

MAXIMUS VII IMPACT

使用手冊



Motherboard

T9439

1.00 版

2014 年 8 月發行

版權說明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

本產品的名稱與版本都會印在主機板/顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等..數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL"), under the Lesser General Public License Version ("LGPL") and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, you may obtain it for a period of three years after our last shipment of the product, either

(1) for free by downloading it from <http://support.asus.com/download>

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.
Legal Compliance Dept.
15 Li Te Rd.,
Beitou, Taipei 112
Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem (please DO NOT send large attachments such as source code archives, etc. to this email address).

Google™ License Terms

Copyright© 2014 Google Inc. All Rights Reserved

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

目錄內容

安全性須知.....	vii
關於這本使用手冊	ix
MAXIMUS VII IMPACT 規格列表.....	xii
產品包裝	xvi
建立 PC 系統所需的其他工具與元件.....	xvii

第一章：產品介紹

1.1 特殊功能	1-1
1.1.1 產品特寫.....	1-1
1.1.2 玩家共和國（ROG）遊戲功能	1-2
1.1.3 玩家共和國（ROG）獨家功能	1-3
1.1.4 華碩獨家功能	1-4
1.1.5 ROG 搭配軟體	1-5
1.2 主機板概觀.....	1-6
1.2.1 主機板安裝前	1-6
1.2.2 主機板結構圖	1-7
1.2.3 中央處理器（CPU）	1-9
1.2.4 系統記憶體	1-10
1.2.5 擴充插槽	1-23
1.2.6 主機板上的內建按鈕與開關.....	1-25
1.2.7 內建 LED 指示燈.....	1-27
1.2.9 內部連接埠	1-35
1.2.9 ProBelt（探針）功能.....	1-44
1.2.10 SupremeFX Impact II 音效卡	1-45

第二章：硬體裝置資訊

2.1 建立您的電腦系統	2-1
2.1.1 安裝主機板	2-1
2.1.2 安裝中央處理器.....	2-3
2.1.3 安裝 SupremeFX Impact II 音效卡	2-4
2.1.4 安裝記憶體模組.....	2-5
2.1.5 處理器散熱片與風扇安裝	2-6
2.1.6 安裝 ATX 電源.....	2-9
2.1.7 安裝 SATA 裝置.....	2-10
2.1.8 安裝前面板輸出/輸入連接埠	2-11
2.1.9 安裝擴充卡	2-12
2.1.10 安裝 Impact CoolHub 擴充卡	2-12
2.1.11 安裝 mPCIe Combo IV 擴充卡.....	2-13
2.2 BIOS 更新應用程式	2-17
2.2.1 USB BIOS Flashback.....	2-17
2.3 主機板後側與音效連接埠	2-18
2.3.1 後側面板連接埠.....	2-18
2.3.2 音效輸出/輸入連接圖示說明	2-20

目錄內容

2.4 第一次啟動電腦.....	2-23
2.5 關閉電源.....	2-23

第三章：BIOS 程式設定

3.1 認識 BIOS 程式.....	3-1
3.2 BIOS 程式設定.....	3-2
3.2.1 EZ Mode.....	3-3
3.2.2 Advanced Mode.....	3-4
3.2.3 Q-Fan Control.....	3-7
3.2.4 EZ Tuning 精靈.....	3-9
3.3 我的最愛 (My Favorites) 選單.....	3-11
3.4 Extreme Tweaker 選單.....	3-13
3.5 主選單 (Main Menu).....	3-34
3.6 進階選單 (Advanced menu).....	3-36
3.6.1 處理器設定 (CPU Configuration).....	3-37
3.6.2 PCH 設定 (PCH Configuration).....	3-40
3.6.3 PCH 儲存裝置設定 (PCH Storage Configuration).....	3-42
3.6.4 系統代理設定 (System Agent Configuration).....	3-44
3.6.5 USB 裝置設定 (USB Configuration).....	3-46
3.6.6 平台各項設定 (Platform Misc Configuration).....	3-47
3.6.7 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration).....	3-49
3.6.8 進階電源管理設定 (APM Configuration).....	3-51
3.6.9 網路協定堆疊 (Network Stack).....	3-52
3.6.10 ROG Effects.....	3-52
3.6.11 Intel(R) Rapid Storage Technology.....	3-53
3.7 監控選單 (Monitor menu).....	3-54
3.8 啟動選單 (Boot menu).....	3-57
3.9 工具選單 (Tool menu).....	3-63
3.9.1 ASUS EZ Flash 2.....	3-63
3.9.2 Secure Erase.....	3-63
3.9.3 顯示卡資訊 (Graphics Card Information).....	3-64
3.9.4 ASUS Overclocking Profile.....	3-65
3.9.5 ASUS SPD Information.....	3-66
3.9.6 ROG OC Panel H-Key Configure.....	3-66
3.10 離開 BIOS 程式 (Exit menu).....	3-68
3.11 更新 BIOS 程式.....	3-69
3.11.1 EZ Update.....	3-69
3.11.2 華碩 EZ Flash 2.....	3-70
3.11.3 華碩 CrashFree BIOS 3.....	3-71
3.11.4 華碩 BIOS Updater.....	3-72

第四章：軟體支援

4.1 安裝作業系統.....	4-1
-----------------	-----

目錄內容

4.2 驅動及公用程式 DVD 光碟資訊.....	4-1
4.2.1 執行驅動及公用程式 DVD 光碟	4-1
4.2.2 取得軟體使用手冊.....	4-2
4.3 軟體資訊	4-3
4.4 華碩 AI Suite 3 程式.....	4-3
4.4.1 第五代雙智慧處理器.....	4-7
4.4.2 華碩 USB 3.0 Boost 程式	4-19
4.4.3 USB BIOS Flashback 精靈.....	4-20
4.4.4 USB Charger+	4-22
4.4.5 Wi-Fi Engine	4-23
4.4.6 EZ Update.....	4-25
4.4.7 推播資訊 (Push Notice)	4-27
4.4.8 系統資訊.....	4-30
4.5 Wi-Fi GO!	4-32
4.5.1 登入華碩帳號	4-33
4.5.2 使用 Wi-Fi GO!.....	4-35
4.6 ASUS Media Streamer	4-44
4.6.1 系統需求	4-44
4.6.2 使用 ASUS Media Streamer	4-45
4.7 ROG 音效功能.....	4-46
4.7.1 Sonic Studio	4-46
4.7.2 Sonic SenseAmp.....	4-48
4.7.3 Sonic SoundStage	4-50
4.8 Sonic Radar II.....	4-52
4.9 GameFirst III.....	4-54
4.10 KeyBot.....	4-57
4.11 MemTweakIt.....	4-59
4.12 RAMDisk	4-61
4.13 ROG CPU-Z	4-64

第五章：RAID 支援

5.1 RAID 功能設定	5-1
5.1.1 RAID 定義	5-1
5.1.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機	5-2
5.1.3 在 BIOS 程式中設定 RAID.....	5-2
5.1.4 進入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式	5-3
5.2 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片	5-7
5.2.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID 驅動程式磁片	5-7
5.2.2 在 Windows® 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片	5-8
5.2.3 在安裝 Windows® 作業系統時安裝 RAID 驅動程式	5-8

附錄

華碩的連絡資訊.....	A-1
--------------	-----

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

REACH 資訊

注意：謹遵守 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。



請勿將本主機板當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

產品回收與處理

華碩與資源回收業者以最高標準相互配合，以保護我們的環境，確保工作者的安全，以及遵從全球有關環境保護的法律規定。我們保證以資源回收的方式回收以往生產的舊設備，透過多樣的方式保護環境。

如欲了解更多關於華碩產品資源回收資訊與聯絡方式，請連線上網至 CSR (Corporate Social Responsibility) 網頁：<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>。

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

射頻（RF）設備須知

NCC: Taiwan Wireless Statement

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝本主機板時所需用到的資訊。

使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

- **第二章：硬體裝置資訊**

本章節描述所有您在安裝系統元件時必須完成的硬體安裝程序。詳細內容有：處理器與記憶體安裝、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

- **第三章：BIOS 程式設定**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選單項目來更改系統的組態設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

- **第四章：軟體支援**

您可以在本章節中找到所有包含在華碩驅動程式及公用程式光碟中的軟體相關資訊。

- **第五章：RAID 支援**

本章節介紹 RAID 的各項設定。

- **附錄**

在本附錄裡將列出相關的聯絡資訊與認證資訊。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



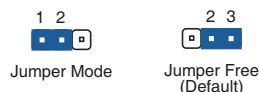
注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

跳線帽及圖示說明

主機板上有一些小小的塑膠套，裡面有金屬導線，可以套住選擇區的任二隻針腳（Pin）使其相連而成一通路（短路），本手冊稱之為跳線帽。

有關主機板的跳線帽使用設定，茲利用以下圖示說明。以下圖為例，欲設定為「Jumper™ Mode」，需在選擇區的第一及第二隻針腳部份蓋上跳線帽，本手冊圖示即以塗上底色代表蓋上跳線帽的位置，而空白的部份則代表空接針。以文字表示為：[1-2]。

因此，欲設定為「JumperFree™ Mode」，以右圖表示即為在「第二及第三隻針腳部份蓋上跳線帽」，以文字表示即為：[2-3]。



哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。台灣地區以外的華碩網址請參考手冊最後附錄裡的聯絡資訊。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 12 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 http://tw.asus.com/support/eService/querydist_tw.aspx 查詢您產品的代理商，以方便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：(02)2506-2558

精技服務電話：0800-089558

瀚宇杰盟服務電話：0800-099919



請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

MAXIMUS VII IMPACT 規格列表

中央處理器	支援採用 LGA1150 規格插槽的第四代/全新第四代/第五代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium/Celeron 處理器 支援 22nm 處理器 支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術* *對 Intel® Turbo Boost 2.0 技術的支援依照處理器的類型而不同 **請造訪 tw.asus.com 取得最新的 Intel 處理器支援列表
晶片組	Intel® Z97 Express 晶片組
記憶體	支援雙通道記憶體架構 2 x 使用符合 non-ECC unbuffered DDR3 3300 (超頻) */3200 (超頻) */3100 (超頻) */3000 (超頻) */2933 (超頻) */2800 (超頻) */2666 (超頻) */2600 (超頻) */2500 (超頻) */2400 (超頻) */2200 (超頻) */2133 (超頻) */2000 (超頻) */1866 (超頻) */1800 (超頻) */1600/1333 MHz 記憶體，最高可以擴充至 16GB 記憶體 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技術 *對高速記憶體的支援會受到特定處理器之物理特性的影響 **請造訪 tw.asus.com 或參考本使用手冊取得記憶體合格供應商支援列表 (QVL)
擴充槽	1 x PCIe 3.0/2.0 x16 插槽 1 x mini-PCI Express 2.0 x1 插槽*，位於 mPCIe Combo IV 擴充卡上 *mini-PCI 插槽上已預裝一組 Wi-Fi (無線網路) /藍牙模組
圖形顯示控制器	整合式 Intel® HD 繪圖處理器 支援 DisplayPort 1.2，最高解析度可達 4096 x 2160 @ 24Hz 與 3840 x 2160 @60Hz 支援 HDMI，最高解析度可達 4096 x 2160 @ 24Hz / 2560 x 1600 @60Hz 支援 Intel® InTru™ 3D、Intel® Quick Sync Video、Intel® Clear Video HD 技術 與 Intel® Insider™
儲存媒體連接槽	Intel® Z97 Express 晶片組： 4 x SATA 6Gb/s 連接埠* - Intel® Rapid Storage 技術 13 支援 RAID 0、1、5 與 10 - 支援 Intel® Smart Response (智慧回應) 技術、Intel® Rapid Start 技術，以及 Intel® Smart Connect (智慧連線) 技術* 1 x 具備 M Key 的 M.2 (NGFF) Socket 3 - 支援 PCI Express 3.0 x4 標準 - 支援 M.2 (NGFF) 類型 2242/2260/2280/22110 SSD 卡 (長度最大可支援至 110mm) ** *這些功能的運作取決於安裝的處理器類型 **M.2 Socket 3 與 PCIe 3.0 x16 插槽共享頻寬，若安裝有 M.2 裝置，則 PCIe 3.0 x16 的頻寬會變為 x8

(下頁繼續)

MAXIMUS VII IMPACT 規格列表

網路功能	1 x Intel® I218-V Gigabit LAN 網路控制器—雙向連接整合式網路控制器 (MAC) 與實體層 (PHY) Anti-surge LANGuard 乙太網路埠 ROG GameFirst III
無線網路	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 支援雙頻 2.4/5 GHz 藍牙 v4.0/3.0+HS *此模組已經安裝在 mPCIe Combo IV 擴充卡上
音效功能	ROG SupremeFX Impact II 8 聲道高傳真音效編碼器* - SupremeFX Shielding 技術 - ELNA® 高級音響電容 - 完整無失真 DVD 光碟音效、藍光光碟音效與 HD-DVD 音效內容保護 - 支援音效介面偵測、多音源獨立輸出 (Multi-Streaming) 技術與前端面板音效插孔功能* - 後側面板具備光纖 S/PDIF 數位輸出連接埠 音效功能： - Sonic SoundStage - Sonic SenseAmp - Sonic Studio - Sonic Radar II - DTS Connect *音效插孔偵測功能支援透過擁有高傳真音效模組的前置面板之機殼進行 8 聲道高傳真音效輸出
USB	Intel® Z97 Express 晶片組： 6 x USB 3.0 連接埠 (4 埠在主機板後側面板 [藍色]；2 埠在主機板中央 [紅色]) * 6 x USB 2.0 連接埠 (4 埠在主機板後側面板，2 埠在主機板中央) ** *支援華碩 USB 3.0 Boost，UASP 標準在 Intel® 原生 USB 3.0 上僅支援 Windows® 8 / 8.1 作業系統 **2 x USB 2.0 連接埠位於主機板中央 (USB1213)，與 ROG 擴充埠 (ROG_EXT) 共享
後側面板裝置連接埠	1 x 光纖 S/PDIF 輸出埠 1 x HDMI 連接埠 1 x DisplayPort 連接埠 1 x Q-Code 指示燈 1 x Sonic SoundStage 按鈕 1 x keybot 按鈕 1 x 清除 CMOS 按鈕 1 x ROG Connect 按鈕 4 x USB 2.0 埠 (1 埠可切換為 ROG Connect 連接埠) 4 x USB 3.0 連接埠 [藍色]

(下頁繼續)

MAXIMUS VII IMPACT 規格列表

後側面板裝置連接埠	1 x PS/2 鍵盤/滑鼠複合式連接埠 1 x Anti-surge (RJ-45) 網路連接埠 3 x 音效接頭* *音效接頭位於 SupermeFX Impact II 卡
ROG 獨家超頻功能	Impact CoolHub SupremeFX Impact II Impact Power II - 全數位 8+2 相式 CPU/記憶體電源 - NexFET™ Power Block MOSFET - 60A BlackWing Chokes - 10K 黑色金屬固態電容 mPCIe Combo IV (mPCIe/M.2 複合卡) KeyBot - CPU Level Up - X.M.P. - DirectKey ROG Connect* - RC Diagram - RC Remote - RC Poster UEFI BIOS 功能 - Extreme Tweaker - Tweaker's Paradise - ROG SSD Secure Erase - GPU.DIMM Post - O.C. Profile - 顯示卡訊息預覽 (Graphics Card information Preview) ROG RAMDisk Probelt *ROG Connect 專用線材請另行選購
其他特殊功能	華碩第五代智慧雙處理器 (ASUS Dual Intelligent Processor 5) - 全方位優化調校，整合 TPU、EPU、DIGI+ 電源控制、Fan Xpert 2 與 Turbo App 華碩獨家功能 - AI Suite 3 - USB 3.0 Boost - USB Charger+ - Ai Charger - 推播資訊 (Push Notice) - Disk Unlocker 華碩 EZ DIY - USB BIOS Flashback - 華碩 CrashFree BIOS 3 應用程式 - 華碩 EZ Flash 2 應用程式 - 華碩 C.P.R. (CPU 參數自動回復)

(下頁繼續)

MAXIMUS VII IMPACT 規格列表

其他特殊功能	華碩 Q-Design - 華碩 Q-Code - 華碩 Q-Shield - 華碩 Q-LED (CPU、記憶體、顯示卡、開機裝置指示燈) - 華碩 Q-DIMM
內部連接埠	1 x USB 3.0 連接埠 (可擴充 2 個 USB 3.0 連接埠) 1 x USB 2.0 連接埠 (可擴充 2 個 USB 2.0 連接埠, 1 埠與 ROG_EXT 接頭共用) 4 x SATA 6Gb/s 插座 1 x ROG (ROG_EXT) 擴充接頭 1 x 4-pin 處理器風扇插座 3 x 4-pin 機殼風扇插座 (2 x 4-pin 機殼風扇位於 Impact CoolHub 卡) 1 x 24-pin EATX 電源插座 1 x 8-pin EATX 12V 電源插座 10 x Probelit 測量點 1 x LN2 Mode 接頭位於 Impact CoolHub 卡 1 x 電源按鈕 1 x 重置按鈕 1 x 前置面板音效插座 (AAFP) * 1 x TPM 插座 1 x 系統面板插座 1 x SupremeFX Impact II 插座 1 x mPCIe Combo IV 插座 1 x Impact CoolHub 插座 *前置面板音效插座 (AAFP) 內建於 SupremeFX Impact II 卡
BIOS 功能	64 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、PnP、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.8、ACPI 5.0、多國語言 BIOS 程式
管理功能	WfM 2.0、DMI 2.7、網路喚醒功能 (WOL by PME)、PXE
軟體程式	驅動程式 ROG GameFirst III ROG RAMDisk ROG CPU-Z 程式 ROG Mem TweakIt Kaspersky® 防毒軟體 DAEMON Tools Pro 標準版 華碩 WebStorage 雲端儲存空間 ASUS HomeCloud 華碩公用程式
作業系統	Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
機殼尺寸	Mini ITX 型式: 6.7 英吋 x 6.7 英吋 (17 公分 x 17 公分)



規格若有任何變更，恕不另行通知。

產品包裝

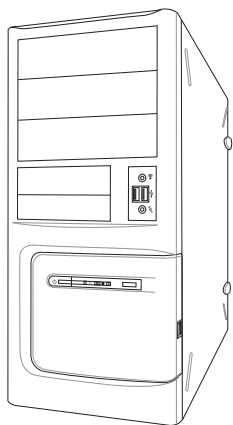
請檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

主機板	ROG MAXIMUS VII IMPACT 主機板
排線	4 x SATA 6Gb/s 排線
配件	1 x I/O 擋板 1 x 12 合 1 ROG 排線貼紙 1 x Q-Cable 1 x 選用 4 合 1 CPU 散熱器背板用墊圈 1 x SupremeFX Impact II 音效卡 1 x mPCIe Combo IV 擴充卡，具備雙頻 Wi-Fi a/b/g/n/ac + 藍牙 v4.0/3.0+HS 模組 1 x 2T2R 雙頻 Wi-Fi 移動天線 1 x Impact CoolHub 卡
應用程式光碟	ROG 主機板驅動及公用程式 DVD 光碟
相關文件	使用手冊

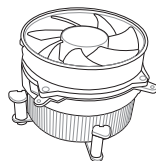


若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。

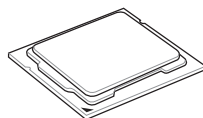
建立 PC 系統所需的工具與元件



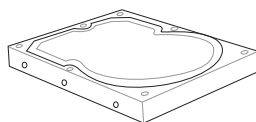
PC 機殼



Intel LGA1150 相容處理器風扇



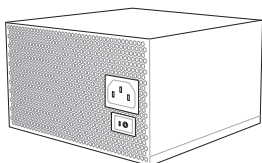
Intel LGA1150 處理器



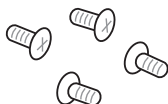
SATA 硬碟



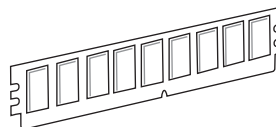
Philips (十字) 螺絲起子



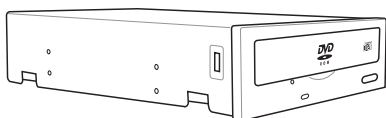
電源供應裝置



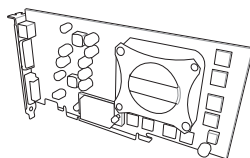
一袋螺絲



記憶體模組



SATA 光碟機 (選購)



顯示卡



上述所列的工具與元件並不包含在主機板包裝盒內。

* 顯示卡為選購配備

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

第一章

1.1 特殊功能

1.1.1 產品特寫

玩家共和國 (Republic of Gamers)

玩家共和國只提供最優質的產品。我們提供最佳的硬體設計、最高速的效能與最創新的設計，歡迎對硬體規格有高度要求的玩家一同加入！

在玩家共和國的國度中，仁慈憐憫是弱者的行為，勇於挺身而出才是唯一王道。我們敢說我們擅長競爭，如果您的個性符合我們的特性，請加入我們的菁英俱樂部，在玩家共和國中讓大家感受您的存在。

支援 LGA1150 規格的第四代/全新第四代/第五代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® 處理器

本主機板支援最新 LGA1150 封裝的第四代/全新第四代/第五代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 處理器，並透過 GPU、雙通道 DDR3 記憶體插槽與 PCI Express 2.0/3.0 擴充插槽，能提供最佳的繪圖顯示與系統運算效能。

採用 Intel® Z97 Express 晶片組

Intel® Z97 Express 晶片組採用最新的單晶片設計，是專為支援最新的 LGA1150 插槽的第四代/全新第四代/第五代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® 處理器所設計，藉由連續的點對點連結增加頻寬與穩定性，並增強系統效能。原生支援高達六組 USB 3.0 連接埠、六組 SATA 6 Gb/s 連接埠與 M.2 規格，提供更快速的資料存取速度。

PCI Express® 3.0

最新的 PCI Express® 3.0 (PCIe 3.0) 匯流排標準提供比現行 PCIe 2.0 快二倍的效能，x16 的總頻寬可達 32Gb/s，雙倍於 PCIe 2.0 (x16 模式) 的 16Gb/s。PCIe 3.0 提供使用者前所未有的資料傳輸速度，提供與 PCIe 1.0 及 PCIe 2.0 裝置完全向下相容的便利與無縫傳輸。

1.1.2 玩家共和國（ROG）遊戲功能

SupremeFX Impact II

ROG 了解音效無瑕的重要性 - 讓遊戲達到純淨的效果與全方位的配樂。我們將最好的音效提供在所有 ROG 主機板上。SupremeFX Impact II 為針對 ROG 主機板所採用的專用硬體音效，採用高級日本製 ELNA 電容與先進的數位以及類比訊號隔離技術，透過此頂尖的隔離技術能減少電磁波干擾（EMI）與提供一流音效，讓進行遊戲和多媒體播放時有真實清晰的音效表現！

Sonic Rader II

Sonic Rader II 採用獨家的音效增強技術，可以增強在遊戲中的音效有更好的聽位辨識。可以在遊戲畫面上堆疊顯示，幫助您即時得知對手和隊友所在的具體位置，螢幕上的雷達可精確顯示槍聲、腳步聲等來源，在玩第一人稱射擊（FPS）遊戲時以提供更精確的方位，不給對手任何攻擊偷襲的機會。

Sonic Studio

Sonic Studio 是一個音效調整軟體，能模擬 7.1 聲道，甚至透過立體聲（2.0 雙聲道）耳機也能模擬出環繞音效的效果。此軟體提供了包含六項音效設定：Reverb（回音）、Bass Boost（重低音）、Equalizer（等化器）、Voice Clarity（語音清晰）、Smart EQ（Smart Volume）與 Virtual Surround（虛擬環繞）功能。

Sonic SoundStage

Sonic SoundStage 為內建的音效解決方案，以提升您在連接前面板耳機時的音效體驗，並可作用於所有的作業系統與遊戲，您可以從四個預設值做選擇，也可以手動方式微調想要的專屬設定，並套用在您的遊戲中。

Sonic SenseAmp

Sonic SenseAmp 是 ROG 獨家功能，可以自動偵測您所連接的耳機阻抗，並且能配合調整內建擴大機以符合使用。只需將耳機連接，便可以讓您透過 Sonic SenseAmp 輕鬆調整您的高傳真耳機。

KeyBot

KeyBot 是一個內建的微型處理器，可以瞬間將鍵盤升級。這項功能可以提供您設定和指派巨集至鍵盤上指定的按鍵，便能同時執行特定或多項任務，並且還可以設定電腦的在 CPU Level Up、XMP 的喚醒功能，或直接喚醒 BIOS 模式。



這項功能僅支援 USB 鍵盤。

GameFirst III

華碩 GameFirst III 是一個網路管理軟體，提供四種預設封包優先處理設定檔（最佳化、遊戲、串流媒體與檔案共享）以符合使用者的需求。使用者也可以手動分配頻寬，並調整設定每個應用程式的優先順序，讓執行速度更快、更流暢。

Intel® 乙太網路

由 Intel 所提供的網路解決方案，擁有久負盛名提供更好的處理能力、使用較低的 CPU 資源以及更好的穩定性。

1.1.3 玩家共和國（ROG）獨家功能

支援 M.2 規格

本主機板配備有 M.2 插槽，與 PCI Express 3.0 x4 插槽共享頻寬以提升資料傳輸速度，可以用來增強指定給作業系統使用的 SSD 的效能。



- 僅支援 PCIe 介面。
- 支援 2242/2260/2280/22110 SSD 卡，長度最大可支援至 110mm。

ROG Connect

利用 ROG Connect 介面透過您的筆記型電腦來監控桌上型電腦狀態並即時調整主系統參數。ROG Connect 經由 USB 訊號線連接您的主系統至筆記型電腦，讀取並輸出至您的筆記型電腦上顯示，以提供您查看 POST 碼與即時顯示的硬體狀態，並能在硬體支援上即時直接地調整參數。

Impact Power II

特別為專業玩家打造了擁有垂直架構設計的 Impact Power II，提供您如同其他 ROG 主機板一樣的超電壓與超頻靈活性 - 將超頻與精密度結合於一張 mini-ITX 規格板型上。對於精確的 CPU/記憶體數位電源控制，Impact Power II 採用了最好的元件，如 NexFET™ Power Block MOSFETs 不僅提供了強大的耐用度，於一般使用情境下更是擁有高達 90% 的效能轉換率。全新搭載的 BlackWing 電感所能輸出的額定電流值高達 60A，是為一般標準電感的 2 倍；其特殊的鰭片設計有效增加散熱面積，使電感溫度低於一般傳統的 3-5 度，更透過特殊鍍金處理的高導電塗層，達到最低的能耗損失。搭配頂級日本製 10K 黑金固態電容，提供 5 倍更長的使用壽命和加強 20% 的低溫耐用度。ROG 獨家創新的 Impact Power II 供電設計絕對可以為玩家發揮 CPU 的極限效能，帶來更高的效率、穩定性與整體系統的效能。

iROG

iROG 為一個特殊的晶片，提供數個 ROG 重要功能，讓您可以在任何階段完全控制主機板。這項設計提供給進階的玩家操控與管理，以達到一個硬體的水準。iROG 可以大大地增加喜愛超頻玩家們在超頻時的樂趣，並且可以提供系統維護與更多的管理控制和效率。

LANGuard

ROG 透過先進的訊號耦合技術與改善流量的高階表面安裝元件改革網路連接埠，而防突波保護與靜電防護元件（靜電放電防護，ESD Guard）保護主機板免於受到雷擊與靜電的危害。

CPU Level Up 功能

使用玩家共和國的 CPU Level Up 功能就能升級您的 CPU，只要選擇您欲超頻的處理器，剩下的就交給主機板代勞。您只要看看新 CPU 的速度並立即享受它所帶來的優異效能，超頻真是再簡單不過了。

GPU.DIMM Post

讓您在 BIOS 程式中就能輕鬆查看顯示卡狀態與記憶體，甚至在您進入作業系統之前就能發現潛在問題！超頻玩家也能省下在極端的超頻狀態中偵測零件故障的寶貴時間。有了 GPU.DIMM Post 功能，就能在 BIOS 程式中快速且簡易檢查顯示卡與記憶體狀態，繼續維持破紀錄超頻表現。

Probelit 功能

Probelit（探針）功能提供檢測來自主機板的測量點，可清楚地確認來自上面提供的這 10 個設定點的偵測狀態，讓您經由三用電錶可以精確地得知從何處快速取得在精確的讀數。

Extreme Tweaker 技術

Extreme Tweaker 能夠一次找到所有最佳化的效能設定之處，不論您找尋的是頻率調整裝置、電壓調整裝置、或記憶體頻率裝置，都能在 Extreme Tweaker 找到！

Loadline Calibration

Loadline calibration 可以在系統負載量大的時候，確保處理器電壓維持穩定與最佳效能的狀態。提供喜愛超頻的玩家們享受主機板的極限超頻能耐與測試成績。

1.1.4 華碩獨家功能

AI Suite 3

透過友善的使用者介面，華碩 AI Suite 3 將所有的華碩獨家功能整合在一個軟體套件中，可以用來監督超頻、電源管理、風扇速度控制、電壓與感應器讀數，甚至可以透過藍牙與移動裝置互動。這個集所有功能於一身的軟體提供多樣化與容易使用的功能，並且不需要在不同的應用程式間來回切換。

USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供有史以來最簡單更新 BIOS 的方法。使用者可以輕鬆嘗試使用新的 BIOS 版本來進行超頻，不需要進入 BIOS 或作業系統，只要插入 USB 儲存裝置然後按下 BIOS Flashback 按鈕三秒鐘，BIOS 程式就會自動在待機狀態下更新，從此以後無須再煩惱超頻，並擁有無與倫比的便利性。

USB 3.0 Boost

全新華碩 USB 3.0 加速技術支援 UASP（USB Attached SCSI Protocol）傳輸協定，是最新的 USB 3.0 標準。擁有 USB 3.0 加速技術，USB 裝置傳輸速度可顯著的提升約 170%，給人印象深刻的 USB 3.0 傳輸速度。USB 3.0 加速技術提供友善的圖形介面，透過華碩獨家裝置自動偵測設定，可以立即加速 USB 3.0 介面的傳輸速度。

1.1.5 ROG 搭配軟體

Kaspersky® 防毒軟體

Kaspersky® 個人防毒軟體提供個人玩家與家庭辦公用戶優秀的病毒防護。此軟體是基於進階的防毒技術，程式包含 Kaspersky® 防毒程式引擎，隨時隨地針對常見的惡意程式進行偵測與提供高效能的防護。

DAEMON Tools Pro 標準版程式

DAEMON Tools Pro 為提供 CD、DVD 與藍光光碟備份使用的程式，可以將光學媒體轉成虛擬光碟與模擬裝置來以虛擬複製方式運作。DAEMON Tools Pro 工具程式可以組合資料、音樂、影像與相片在電腦、筆記型電腦上面。

ROG CPU-Z

ROG CPU-Z 為 CPUID 針對 ROG 所量身訂做的版本。具備與原來版本相同的功能與可信度，並擁有獨特的設計。使用全新外觀的 ROG CPU-Z 來確實地回報 CPU 相關訊息與展現您的獨特性。

Mem TweakIt

Mem TweakIt 是一個記憶體參數即時監控軟體，您可以查詢記憶體參數並且在 ROG 官方網站與其他 ROG 主機板玩家比賽記憶體效能分數排名。

RAMDisk

RAMDisk 可以使用部分系統記憶體將它變成一個高速的實體儲存，提供您在此儲存快取檔案與遊戲程式而能達到立即讀取。此外，延長 SSD 的生命週期，並保持您的主要儲存最佳化，則是相當重要的任務，並且可以獲得自動備份與回復檔案。

SSD Secure Erase

ROG 主機板擁有固態硬碟安全刪除 (SSD Secure Erase) 功能，可以完全刪除 SSD 硬碟中所有的資料，藉以恢復 SSD 效能與回復至出廠時的速度。SSD Secure Erase 包含在 UEFI BIOS 提供更佳的相容性與更簡易的使用性。

DTS Connect

DTS Connect 包含 DTS Interactive 與 DTS Neo:PC™ 技術，DTS Neo:PC™ 可以將各種立體聲訊號，如：CD、MP3、WMA、網路收音機等轉換成 7.1 聲道，徹底發揮多聲道喇叭的威力，隨時享受環繞音效。使用者可以將電腦與家庭劇院連接，DTS Interactive 會將原本的音效重新編碼成為 DTS 音效訊號，透過數位音效介面如 S/PDIF 或 HDMI，從電腦傳送至任何能相容 DTS 的系統，提供您最佳的環繞音效。

1.2 主機板概觀

1.2.1 主機板安裝前

主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的整合電路元件、整合性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



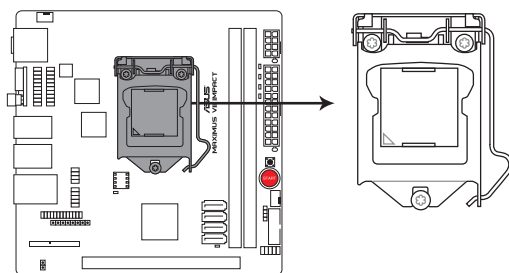
- 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源線。
- 為避免產生靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源外殼等。
- 拿取整合電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
- 在您刪除任何一個整合電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
- 在您安裝或刪除任何元件之前，請確認 ATX 電源的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源的電源線，等到安裝/刪除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。

主機板元件說明

連接插槽/跳線選擇區/開關與按鈕/插槽	頁數
1. CPU and chassis fan connectors (4-pin CPU_FAN; 4-pin CHA_FAN1)	1-38
2. LGA1150 CPU Socket	1-9
3. DDR3 DIMM slots	1-10
4. ATX Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)	1-39
5. RESET button	1-25
6. START (Power-on) button	1-25
7. Front panel and speaker connectors (10-1 pin F_PANEL; 4 pin SPEAKER)	1-40
8. USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12)	1-36
9. Intel® Z97 Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-4 [red])	1-35
10. Probelts measurement points	1-44
11. mPCIe Combo IV connector (50-1 MPCIE_COMBO_IV)	1-42
12. SupremeFX Impact II connector (26-1 pin SFX_IMPACT_II)	1-42
13. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1213)	1-37
14. ROG Extension connector (18-1 pin ROG_EXT)	1-41
15. TPM connector (20-1 pin TPM)	1-41
16. Impact_CoolHub connector (20-3 pin IMPACT_COOLHUB)	1-43
17. Q_Code LEDs	1-29
18. SoundStage button	1-26
19. KeyBot button	1-26

1.2.3 中央處理器（CPU）

本主機板具備一個 LGA1150 處理器插槽，本插槽是專為第四代/全新第四代與第五代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® 處理器所設計。



MAXIMUS VII IMPACT CPU LGA1150



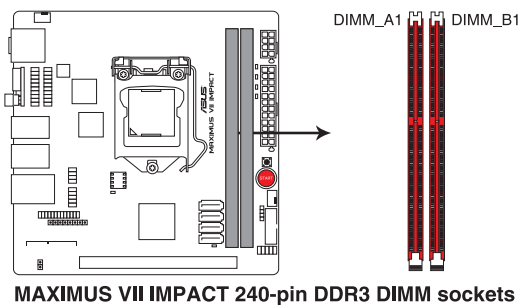
- 當您安裝 CPU 時，請確認所有的電源接頭都已拔除。
- 本插槽僅支援 LGA1150 處理器，請確認並安裝正確的處理器，請勿將 LGA1155 與 LGA1156 處理器安裝於 LGA1150 插槽。
- 在您購買本主機板之後，請確認在 LGA1150 插座上附有一個即插即用的保護蓋，並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經毀損或是沒有保護蓋，或者是插座接點已經彎曲，請立即與您的經銷商聯絡。
- 在安裝完主機板後，請將即插即用的保護蓋保留下來。只有 LGA1150 插槽上附有即插即用保護蓋的主機板符合 Return Merchandise Authorization (RMA) 的要求，華碩電腦才能為您處理產品的維修與保固。
- 本產品之保固不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確的移除即插即用保護蓋所造成的毀損。

1.2.4 系統記憶體

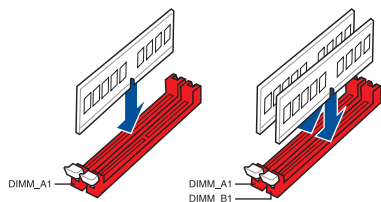
本主機板配置有 2 組 DDR3 (Double Data Rate 3) 記憶體模組插槽。



DDR3 記憶體模組擁有與 DDR2 或 DDR 記憶體模組相同的外觀，但是 DDR3 記憶體插槽的缺口與 DDR2 或 DDR 記憶體插槽不同，以防止插入錯誤的記憶體模組。



記憶體建議設定



記憶體設定

您可以任意選擇使用 1GB、2GB、4GB 與 8GB 的 unbuffered non-ECC DDR3 記憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。



- 當記憶體模組頻率高於 2133MHz，並且相應時脈或載入的 XMP 檔案不是 JEDEC 標準時，記憶體模組的穩定性與相容性會依照處理器效能與其他已安裝裝置而有不同。
- 您可以在 Channel A 與 Channel B 安裝不同容量的記憶體模組，在雙通道設定中，系統會偵測較低容量通道的記憶體容量。任何在較高容量通道的其他記憶體容量，會被偵測為單通道模式執行。
- 根據 Intel 處理器規格，建議記憶體電壓低於 1.65V 以保護處理器。
- 在本主機板請使用相同 CL（CAS-Latency 行位址控制器延遲時間）記憶體模組。為求最佳相容性，建議您使用同一廠商的相同容量型號之記憶體。
- 由於 32-bit Windows 作業系統記憶體位址空間的限制，當您安裝 4GB 或更多的記憶體模組時，系統實際可用的總記憶體只有 3GB 或更少。為充分利用記憶體，您可以執行以下任一動作：
 - 若您使用 32-bit Windows 作業系統，建議系統記憶體最高安裝 3GB 即可。
 - 當主機板安裝 4GB 或更多的記憶體時，建議您安裝 64-bit Windows 作業系統。
 - 若需要更詳細的資料，請造訪 Microsoft 網站 <http://support.microsoft.com/kb/929605/zh-tw>。
- 本主機板不支援 512 Mb（64MB）晶片的記憶體模組（記憶體容量以 Megabit 計算，8 Megabit/Mb=1 Megabyte/MB）。



- 預設的記憶體運作頻率是根據其 SPD（Serial Presence Detect）。在預設狀態下，某些記憶體在超頻時的運作頻率可能會較供應商所標示的數值為低。若要讓記憶體模組以供應商的數值或更高的頻率運作，請參考 3.4 **Extreme Tweaker 選單** 一節中，手動調整記憶體頻率的說明。
- 在全負載（2 DIMM）或超頻設定下，記憶體模組可能需要更佳的冷卻系統以維持運作的穩定。

MAXIMUS VII IMPACT 主機板合格供應商列表 (QVL) DDR3 3300MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠牌	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
2								
G.SKILL	FE-3300C13D-8GTXDG (XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	13-15-15-35	1.65	

DDR3 3200MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠牌	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
2								
AVEXIR	"AVD3UH32001304G-4Ci(XMP)"	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	13-15-15-35	1.65	•
G.SKILL	"F3-3200C12Q-16GTXDG(XMP)"	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	12-15-15-35	1.65	•

DDR3 3100MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠牌	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
2								
AVEXIR	"AVD3UH31001204G-4Ci(XMP)"	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
A-DATA	"AX3U3100W4G12-DMV(XMP)"	8GB (2x 4GB)	SS	-	-	12-14-14-36	1.65	•

DDR3 3000MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠牌	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
2								
AVEXIR	"AVD3UH30001204G-4BZ1(XMP)"	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	"G.SKILL F3-3000C12Q-16GTXDG(XMP)"	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	"F3-3000C12D-8GTXDG(XMP)"	8GB (2 x 4B)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
CORSAIR	"CMY8GX3M2A-3000C12R(XMP)"	8GB (2 x 4B)	SS	-	-	12-14-14-36	1.65	•

DDR3 2933MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠牌	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
G.SKILL	F3-2933C12D-8GTXDG(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2933C12Q-16GTXDG(XMP)	16GB (4x4GB)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2933C12D-16GTXDG(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2933C12Q-32GTXDG(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
CORSAIR	CMY16GX3M4A2933C12R(XMP)	16GB (4x4GB)	SS	-	-	12-14-14-36	1.65	•

DDR3 2800MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠牌	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
AVEXIR	AVD3UH28001208G-4BZ1(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
A_DATA	AX3U2800W4G12(XMP)	16GB (4x4GB)	SS	-	-	12-14-14-36	1.65	•
A_DATA	AX3U2800W8G12(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-14-14-36	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C12Q-32GTXDG(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-13-13-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C12Q-32GTXDG(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11Q-16GTXD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11D-8GTXD(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11D-8GTXDG(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11Q-16GTXDG(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C10D-8GTXD(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	10-12-12-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C12Q-16GTXDG(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11D-16GTXDG(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11Q-32GTXDG(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11D-16GTXD(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C11Q-32GTXD(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2800C12D-16GTXD(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
APACER	78.BAGH5.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A2800C11(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A2800C12(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	12-14-14-36	1.65	•
CORSAIR	CMY16GX3M4A2800C12R(XMP)	16GB (4x4GB)	SS	-	-	12-14-14-36	1.65	•
KINGSTON	KHX28C12T2K2/8X	8GB (2x4GB)	SS	-	-	12-14-14-32	1.65	•

DDR3 2666MHz

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
Apacer	78.BAGFF.AFC0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	12-13-13-35	-	•
Apacer	78.BAGFR.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	12-13-13-35	-	•
Apacer	78.CAGFF.AFD0C(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	12-13-13-35	-	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A2666C11 (Ver3.12)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
G.SKILL	F3-2666CL10Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
Gell	GOC32GB2666C11QC(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-13-13-32	1.65	•
Kingston	KHX26C11T2K2/8X(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	2666-11-13-13-32	1.65	•

DDR3 2400MHz

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
ADATA	AX3U2400W4G11-DMV(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
ADATA	AX3U2400W8G11-DMV(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
Apacer	78.BAGFL.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-12-12-30	-	•
Apacer	783BAGF3.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	-	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A2400C10 (Ver4.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A2400C10 (Ver5.29)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A2400C10(Ver 4.21)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
CORSAIR	CMY16GX3M2A2400C10A (Ver4.21)(XMP)	16GB (8x2GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
CORSAIR	CMY16GX3M2A2400C10R (Ver4.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A2400C10 (Ver4.21)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
G.SKILL	F3-19200CL10Q2-64GBZHD(XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
G.SKILL	F3-19200CL10Q-32GBZHD(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•
G.SKILL	F3-19200CL11Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	•
G.SKILL	F3-19200CL9D-4GBPIS(XMP)	4G (2x2GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•
G.SKILL	F3-19200CL9Q-16GBZMD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•
G.SKILL	F3-2400C11Q-32GX(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-13-13-31	1.65	•
Gell	GOC316GB2400C10QC(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•
Gell	GOC316GB2400C11QC(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.65	•
Kingston	KHX2400C11D3K4/8GX(XMP)	8GB (4x2GB)	SS	-	-	11-13-11-30	1.65	•

(表格續下頁)

DDR3 2400MHz (續上頁表格)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
2								
Kingston	KHX24C11K4/16X(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-30	1.65	•
Kingston	KHX24C11T2K2/8X(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.65	•
Kingston	KHX24C11T3K4(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	2400-11-13-13-30	1.65	•
Kingston	KHX24C11T3K4/32X(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•
mushkin	997122R(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	2400-10-12-12-28	1.65	•
Silicon Power	SP004GXLXU240NSA(XMP)	4GB	SS	-	-	2400-11-13-13-32	-	•
Team	TLD38G2400HC11CBK(XMP)	8GB	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•
Transcend	TX2400KLN-8GK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	2400-11-12-11-29	1.6	•

DDR3 2133MHz

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
2								
ADATA	AX3U2133W4G10-DR(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	10-11-11-30	1.65	•
ADATA	AX3U2133W8G10-DR(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•
Apacer	78.BAGE4.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	-	•
Apacer	AHU04GFB33CAQ3R(XMP)	4GB	DS	-	-	11-13-13-31	-	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A2133C9 (Ver4.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A2133C9 (Ver4.21)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A2133C9 (Ver1.5)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMD8GX3M2B2133C9 (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•
CORSAIR	CMY8GX3M2A2133C11R (Ver4.21)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-11-11-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A2133C11R (Ver4.21)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-11-11-27	1.5	•
G.SKILL	F3-17000CL11Q2-64GBZLD(XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.5	•
G.SKILL	F3-17000CL9Q-16GBZH(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-10-28	1.65	•
G.SKILL	F3-2133C10Q-32GSR(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.5	•
G.SKILL	F3-2133C11Q-32GZL(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.5	•
Kingston	KHX2133C11D3K4/16GX(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-12-11-30	1.65	•
Kingston	KHX21C11T3FK8/64X(XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
Silicon Power	SP004GXLXU213NSA(XMP)	4GB	SS	-	-	2133-11-12-11-30	-	•
Silicon Power	SP008GXLXU213NSA(XMP)	8GB	DS	-	-	2133-11-12-11-30	-	•
Team	TLD38G2133HC11ABK(XMP)	8GB	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	•
Transcend	TX2133KLH-16GK(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	2133-10-11-10-27	1.6	•
Transcend	TX2133KLN-8GK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	2133-10-11-10-27	1.6	•

DDR3 2000MHz

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
AEXEA	AXA3ES4GK2000LG28V(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	-	1.65	•
ASint	SLA302G08-ML2HB(XMP)	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83BFRH9C	9-9-9-27	-	•
Gell	GUP34GB2000C9DC(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	•

DDR3 1866MHz

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
CORSAIR	CMD16GX3M2A1866C9 (Ver5.29)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1866 9-9-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver4.13)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver6.16)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A1866C9 (Ver3.24)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver4.13)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.5	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver6.16)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMT32GX3M4X1866C9 (Ver3.23)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMY16GX3M2A1866C9 (Ver4.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMY8GX3M2A1866C9 (Ver3.23)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1866C10 (Ver5.29)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1866 C9(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1866-9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10 (Ver3.23)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10(Ver3.23)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9 (Ver6.16)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9G (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1866 9-10-9-27	1.5	•
crucial	BLE4G3D1869DE1TX0.16FKR(XMP)	4GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.5	•
crucial	BLE4G3D1869DE1XT0.16FMD(XMP)	4GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.5	•
crucial	BLE8G3D1869DE1TX0.16FED(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1866-9-9-9-27	1.5	•
crucial	BLS8G3D18ADS3.16FED	8GB	DS	-	-	10-10-10-30	1.5	•
crucial	BLT8G3D1869DT1TX0.16FED(XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.5	•

(表格續下頁)

DDR3 1866MHz (續上頁表格)

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
G.SKILL	F3-14900CL10Q-32GBZL(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•
G.SKILL	F3-14900CL9D-8GBSR(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBXL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBZL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBZL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•
G.SKILL	F3-1866C10Q2-64GZM(XMP)	64GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•
G.SKILL	F3-1866C10Q2-64GZM(XMP)	64GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•
G.SKILL	F3-1866C9Q-32GX(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•
GeIL	GEEL316GB1866C9C(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1866-9-10-9-28	1.65	•
Kingston	HX318C10FWK2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•
Kingston	KHX1866C9D3K2/8GX(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.65	•
Silicon Power	SP004GXLYU186NSA(XMP)	4GB	SS	-	-	1866-9-11-9-27	-	•
Silicon Power	SP008GXLYU186NSA(XMP)	8GB	DS	-	-	1866-9-11-9-27	-	•
Team	TED38GM1866C13BK	8GB	DS	Hynix	H5TQ4 G83AFR	13-13-13-32	1.5	•
V-color	TD4G16C13-RD	4GB	DS	-	-	1866-13-13-13-32	1.5	•

DDR3 1600MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
ADATA	AD3U1600W4G11	4GB	SS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11-11-28	-	•
ADATA	AD3U1600W8G11	8GB	DS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11-11-28	-	•
ADATA	ADDU1600W4G11-B	4GB	SS	A-DATA	DWND-1211A	9-9-9-24	-	•
ADATA	ADDU1600W8G11-B	8GB	DS	ELPIDA	J4208EBBG-GN-F	9-9-9-24	-	•
ADATA	AX3U1600W4G9-DB (XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
ADATA	AX3U1600W8G9-DB (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
AMD	AE32G1609U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5	•
AMD	AE34G1609U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5	•
AMD	AP38G1608U2K(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	•
Apacer	78.B1GE3.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908DEQSCK	-	1.65	•
Apacer	78.B1GET.9K00C	4GB	SS	Apacer	AM5D6008BQQSCK	11-11-11-28	-	•
Apacer	78.C1GET.9K10C	8GB	DS	Apacer	AM5D6008BQQSCK	11-11-11-31	-	•
Apacer	AHU04GFA60C9Q3R (XMP)	4GB	DS	-	-	11-11-11-28	-	•
Apacer	AHU08GFA60CBT3R (XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	-	•

(表格續下頁)

DDR3 1600MHz (續上頁表格)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
ASint	SLA302G08-EGG1C(XMP)	4GB	DS	Asint	302G08-GG1C	9-9-9-27	-	•
ASint	SLA302G08-EGJ1C(XMP)	4GB	DS	Asint	302G08-GJ1C	9-9-9-27	-	•
ASint	SLA302G08-EGN1C	4GB	DS	ASint	302G08-GN1C	-	-	•
ASint	SLA304G08-EGN6A	4GB	SS	ASint	304G08-GN6A	1600-11-11-11-28	1.5	•
ASint	SLA304G08-EGN6B	4GB	SS	ASint	304G08-GN6B	1600-11-11-11-28	1.5	•
ASint	SLA304G08-ENG1B	4GB	SS	Asint	304G08-GN1B	9-11-11-28	-	•
ASint	SLB304G08-EGJ1B(XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-27	-	•
ASint	SLB304G08-EGN1B	8GB	DS	ASint	304G08-GN1B	-	-	•
ASint	SLZ302G08-EGN1C	2GB	SS	ASint	302G08-GN1C	-	-	•
AVEXIR	AVD3U16000904G-2CW(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-11-11-28	1.5	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A1600C9 (Ver8.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1600C8 (Ver6.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1600 8-8-8-24	1.5	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1600C9 (Ver2.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CML16GX3M2A1600C10 (Ver2.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-10-10-27	1.5	•
CORSAIR	CML8GX3M2A1600C9 (Ver7.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CMV8GX3M1A1600C11	8GB	DS	-	-	11-11-11-30	-	•
CORSAIR	CMX8GX3M2A1600C9 (Ver3.19)(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.65	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1600C10 (Ver.3.24)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-10-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ16GX3M4A1600C9(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CMZ16GX3M4X1600C9 (Ver8.16)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	1600-9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1600C10 (Ver2.2)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-10-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ4GX3M1A1600C9 (Ver8.16)(XMP)	4GB (1x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M1A1600C10 (Ver3.23)(XMP)	8GB (1x8GB)	DS	-	-	10-10-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M1A1600C10 (Ver8.21)(XMP)	8GB (1x8GB)	DS	-	-	10-10-10-27	1.5	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1600C8(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	•
crucial	BLS4G3D1609DS1S00 .16FMR(XMP)	4GB	DS	-	-	1600-9-9-9-24	1.5	•
crucial	BLT4G3D1608DT1TX0.16FM(XMP)	4GB	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	•
crucial	CT102464BA160B .C16FED	8GB	DS	crucial	CT512X8-160B	11-11-11-28	-	•
elixir	M2X2G64CB88G7N -DG(XMP)	2GB	SS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-	•
elixir	M2X4G64CB88HG5 N-DG(XMP)	4GB	DS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-	•

(表格續下頁)

DDR3 1600MHz (續上頁表格)

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
G.SKILL	F3-12800CL9D-8G BSR2(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.25	•
G.SKILL	F3-12800CL9Q-16 GBXL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
G.SKILL	F3-12800CL9Q-16G BZL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
G.SKILL	F3-1600C9Q-32G XM(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•
GeIL	GUP34GB1600C7D C(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-24	1.6	•
KINGMAX	FLGE85F- C8KL9A(XMP)	2GB	SS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•
KINGMAX	FLGF65F- C8KL9A(XMP)	4GB	DS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•
Kingston	HX316C10FRK2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-10-10-30	1.5	•
Kingston	KHX16009CD3K2/8 GX(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-27	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3B1/4 G(XMP)	4GB	SS	-	-	9-9-9-27	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3K3/12 GX(XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	9	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3K3/6 GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3K3/6 GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3K4/1 6GX(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3K6/24 GX(XMP)	24GB (6x4GB)	DS	-	-	9	1.65	•
Kingston	KHX1600C9D3LK2/8 GX(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.35	•
Kingston	KHX1600C9D3P1K2 /8G	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9	1.5	•
Kingston	KHX16C10B1K2/16X (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•
Kingston	KHX16C9K2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1333-9-9-9-24	1.5	•
Kingston	KHX16C9P1K2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•
Kingston	KVR16LN11/4	4GB	SS	Kingston	D5128EC4 BPGGBU	11-11-11-28	1.35	•
Kingston	KVR16LN11/8	8GB	DS	Kingston	D5128EET BPGGBU	11-11-11-28	1.35	•
Kingston	KVR16N11/4	4GB	DS	KINGSTON	D2568JPU CPGGBU	11-11-11-28-1	-	•
Kingston	KVR16N11/4	4G	DS	Hynix	H5TQ2G83 CFRPBC	-	1.5	•
Micron	MT16JTF1G64AZ- 1G6E1	8GB	DS	Micron	D9QBJ	-	-	•
Micron	MT8JTF51264AZ- 1G6E1	4GB	SS	Micron	D9QBJ	-	-	•
Micron	MT8KTF25664AZ- 1G6M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	•

(表格續下頁)

DDR3 1600MHz (續上頁表格)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
MIRA	PLAF8L93B-GN2	8GB	DS	-	BJE159C 3G-M	11-11-11-28	1.5	•
PATRIOT	PV316G160C9K(XMP)	16GB (2x4GB)	SS	-	-	1600-9-9-9-24	1.5	•
PATRIOT	PV316G160C9K(XMP)	16GB (2x8GB)	SS	-	-	1600-9-9-9-24	1.5	•
SanMax	SMD-4G28N1P-16KM	4GB	SS	ELPIDA	J4208BBB G-GN-F	1600	-	•
SanMax	SMD-4G68HP-16KZ	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83 BFRPBC	-	1.5	•
SanMax	SMD-4G68NG-16KK	4GB	DS	ELPIDA	J2108B DBG-GN-F	-	-	•
SanMax	SMD-8G28NP-16KM	8GB	DS	ELPIDA	J4208B BBG-GN-F	1600	-	•
Silicon Power	SP002GBLTU160V0 2(XMP)	2GB	SS	S-POWER	20YT5NG	9-11-11-28	1.5	•
Silicon Power	SP004GBLTU160V02 (XMP)	4GB	DS	S-POWER	20YT5NG	9-9-9-24	1.5	•
Silicon Power	SP004GXLYU160NSA (XMP)	4GB	SS	-	-	1600-9-9-9-27	-	•
Silicon Power	SP008GXLYU160NS A(XMP)	8GB	DS	-	-	1600-9-9-9-27	-	•
SK Hynix	HMT41GU6AFR8A-PB	8GB	DS	Hynix	H5TC4G83AFR	1600-11-11-11-28-1	-	•
SK Hynix	HMT451U6AFR8A-PB	4GB	SS	Hynix	H5TC4G83AFR	1600-11-11-11-28-1	-	•
SK Hynix	HMT451U6AFR8A-PB	4GB	SS	Hynix	H5TC4G83AFR	1600-11-11-11-28-1	-	•
Team	TED34GM1600C11BK	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83CFR	11-11-11-28	1.5	•
Team	TLD38G1600HC 9BK(XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
Transcend	TS1GLK64W6H	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G08460	1600-11-11-11-28-2	-	•
Transcend	TS1GLK64W6H	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G0846B	11-11-11-28-1	-	•
Transcend	TS512MLK64W6H	4GB	SS	SAMSUNG	K4B4G08460	1600-11-11-11-28-1	-	•
Transcend	TS512MLK64W6H	4GB	SS	SAMSUNG	K4B4G0846B	11-11-11-28-2	-	•
UMAX	84E44G93UM-16BPSYW	4GB	SS	UMAX	U2S96D30TP-16	1600-11-11-11-28	-	•
UMAX	84E48G93UM-16BPSYW	8GB	DS	UMAX	U2S96D30TP-16	1600-11-11-11-28	-	•
V-color	TD4G8C11-H11	4GB	SS	Hynix	H5TQ4G83AFR	11-11-11-28	-	•

DDR3 1333MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
AMD	AE32G1339U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB 3H	-	1.5	•
AMD	AE34G1339U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587MB 3H	-	1.5	•
Apacer	78.B1GDE.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908C EHSBG	9	-	•
ASint	SLA302G08-EDJ1C	2GB	SS	ASint	302G08-DJ1C	-	-	•
ASint	SLA304G08-EDJ1B	4GB	SS	ASint	304G08-DJ1B	9-10-10-26	-	•
ASint	SLA304G08-EDJ6A	4GB	SS	ASint	304G08-DJ6A	1333-9-9-9-24	1.5	•
ASint	SLA304G08-EDJ6B	4GB	SS	ASint	304G08-DJ6B	1333-9-9-9-24	1.5	•
ASint	SLB304G08-EDJ1B	8GB	DS	ASint	304G08-DJ1B	9-9-9-24	-	•
BUFFALO	D3U1333-1G	1GB	SS	Elpida	J1108BFBG- DJ-F	-	-	•
BUFFALO	D3U1333-2G	2GB	DS	Elpida	J1108BFBG- DJ-F	-	-	•
BUFFALO	D3U1333-4G	4GB	DS	NANYA	NT5CB256M 8BN-CG	-	-	•
CORSAIR	CMV8GX3M1A1333C9	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	-	•
CORSAIR	CMV8GX3M2A1333C9	8GB (2x4GB)	DS	-	N/A	9-9-9-24	-	•
CORSAIR	CMX4GX3M1A1333C9 (Ver2.12)	4GB (1x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CMX4GX3M1A1333C9 (Ver5.11)	4GB (1x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
CORSAIR	CMX8GX3M2A13 3C9(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBXL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
GeIL	GG34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88 BA15B	9-9-9-24	1.3	•
GeIL	GVP34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
GeIL	GVP38GB1333C9DC	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•
innodisk	M3UN-2GHJBC09	2GB	SS	Hynix	H5TQ2G83C FRH9C	9-9-9-24	-	•
innodisk	M3UN-4GHJAC09	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83C FRH9C	9-9-9-24	-	•
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLF- GXX-12A	-	-	•
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLXF- DXX-15A	-	-	•
KINGMAX	FLFF65F-C8KL9	4GB	DS	KINGMAX	KFC8FNLXF- DXX-15A	-	-	•
Kingston	KVR1333D3E9S/4G	4GB	DS	Elpida	J2108ECSE- DJ-F	9	1.5	•
Kingston	KVR1333D3N9H/4G	4GB	DS	ELPIDA	J2108BDBG- GN-F	-	1.5	•
Kingston	KVR13N9S8H/4	4GB	SS	ELPIDA	J4208BBBG- GN-F	-	1.5	•

(表格續下頁)

DDR3 1333MHz (續上頁表格)

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片廠牌	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
MACH XTREME	MXD3U133316GQ	16GB (4x4GB)	DS	-	-	-	-	•
MACH XTREME	MXD3V13332GS	2GB	SS	Mach Xtreme	C2S46D30-D313	-	-	•
Micron	MT8JTF25664AZ-1G4M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	•
RiDATA	C304627CB1AG22Fe	2GB	DS	RiDATA	C304627CB1A G22Fe	9	-	•
RiDATA	E304459CB1AG32Cf	4GB	DS	RiDATA	E304459CB1A G32Cf	9	-	•
Silicon Power	SP001GBLTU133S02	1GB	SS	S-POWER	10YT3E5	9	-	•
Silicon Power	SP002GBLTU133V02	2GB	SS	S-POWER	20YT3NG	9-9-9-24	-	•
Silicon Power	SP004GBLTU133V02	4GB	DS	S-POWER	20YT3NG	9-9-9-24	-	•
UMAX	84E44G93UM-13BPSYW	4GB	SS	UMAX	U2S96D30TP-13	1333-9-9-9-24	-	•
UMAX	84E48G93UM-13BPSYW	8GB	DS	UMAX	U2S96D30TP-13	1333-9-9-9-24	-	•



SS - 單面記憶體 DS - 雙面記憶體

記憶體插槽支援：

- 1 - 在單通道記憶體設定中，支援安裝一組記憶體模組在任一插槽，建議您安裝在 A1 插槽。
- 2 - 支援安裝二組記憶體模組在紅色插槽，作為一對雙通道設定。

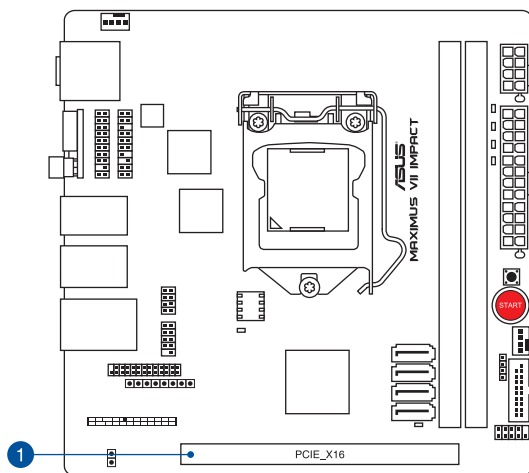


- 華碩獨家提供支援高速記憶體功能。
- 對高速記憶體的支援會受到特定處理器之物理特性的影響。載入 BIOS 程式中的 X.M.P. 設定來支援高速記憶體。
- 請造訪華碩網站查詢最新記憶體供應商列表 (QVL)。

1.2.5 擴充插槽



安裝或移除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。



插槽編號	插槽說明
1	PCIe 3.0/2.0 x16 插槽



若有裝置安裝在 mPCIe Combo IV 卡的 M.2 插槽時，PCIe 3.0 x16 插槽會以 x8 速度運作。

本主機板使用的中斷要求一覽表

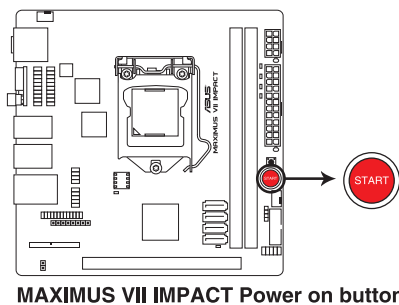
	A	B	C	D	E	F	G	H
PCIe_x16	共享	-	-	-	-	-	-	-
I.G.F.X.	共享	-	-	-	-	-	-	-
Intel LAN 網路控制器	-	-	-	-	共享	-	-	-
SATA #0	-	共享	-	-	-	-	-	-
SATA #1	-	共享	-	-	-	-	-	-
高傳真音效	-	-	-	-	-	-	共享	-
EHCI# 0 (USB 2.0)	-		-	-	-	-	-	共享
EHCI# 1 (USB 2.0)	-	-	-	-	共享	-	-	-
XHCI (USB 3.0)	-	-	-	-	-	共享	-	-
Wi-Fi	-	-	-	共享	-	-	-	-

1.2.6 主機板上的內建按鈕與開關

當您想要針對未安裝在機殼的裸板或是開放機殼的系統作效能調校時，主機板上內建的開關按鈕與重置按鈕可以方便您迅速地開關機或是重置系統。這個專為超頻者及專業玩家的設計，可以方便且不間斷地進行調教，並讓效能有效的提升。

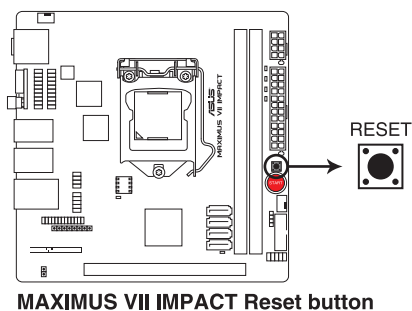
1. 啟動按鈕（START）

本主機板擁有啟動開關，讓您可以喚醒系統或開機，並以亮燈顯示系統已接上電源為開機狀態，並提醒您在主機板移除或插入任何元件之前要先關機。下圖顯示開關在主機板上的位置。



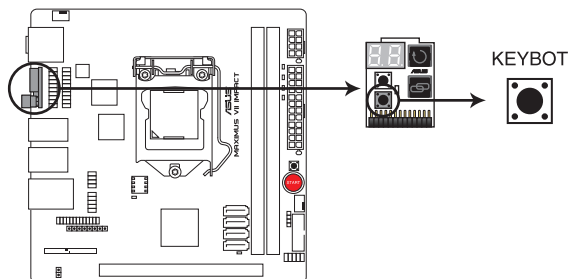
2. 重置按鈕（RESET）

按下重置開關以重新啟動系統。



3. KeyBot 按鈕 (KeyBot)

本按鈕可以提供您設定和指派巨集至鍵盤上指定的按鍵，按下按鈕可以啟用 KeyBot 功能。



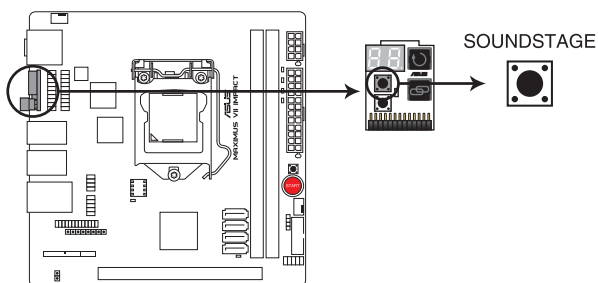
MAXIMUS VII IMPACT KEYBOT button



- KeyBot 功能僅支援安裝在指定的 USB 連接埠之 USB 鍵盤，請參考 2.3.1 後側面板連接埠 一節的說明來找到 KeyBot USB 連接埠的位置。
- 當 KeyBot 功能啟用時，KeyBot 按鈕旁的 KEYBOT_LED 會亮起。
- 如欲瞭解更多有關 KeyBot 功能介紹，請參考 4.10 KeyBot 一節的說明。

4. Sonic SoundStage 按鈕 (SOUNDSTAGE)

本按鈕用來設定遊戲的音效，按下按鈕可以啟用 Sonic SoundStage 功能。



MAXIMUS VII IMPACT SOUNDSTAGE button

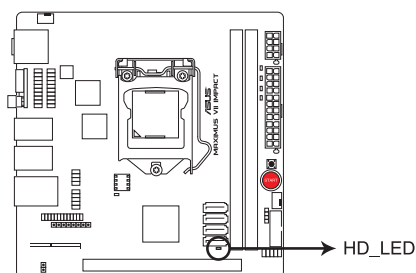


- 當按下 Sonic SoundStage 後，Q-Code 指示燈上會顯示目前 Sonic SoundStage 的設定檔。Sonic SoundStage 目前有四個設定檔，Q-Code 指示燈 (01)代表 FPS 模式、(02)賽車模式、(03)競技模式、(04)運動模式。預設指示燈為(dE)。
- 如欲瞭解更多有關 Sonic SoundStage 功能介紹，請參考 4.7.3 Sonic SoundStage 一節的說明。
- Q-Code 可以在 BIOS 設定顯示 CPU 溫度，請參考第三章的說明。

1.2.7 內建 LED 指示燈

1. 硬碟指示燈

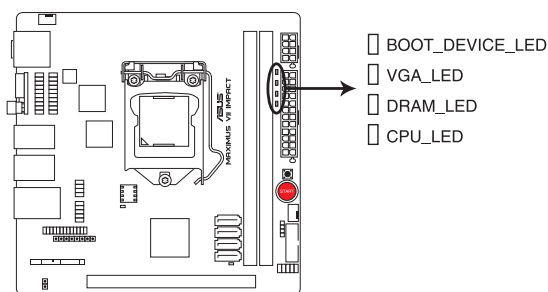
這個指示燈設計用來顯示硬碟運作的狀態。當指示燈閃爍時表示正在讀取硬碟的資料或資料正在寫入硬碟中，若是指示燈一直沒有亮起，則表示本主機板沒有連接硬碟或是硬碟沒有作用。



MAXIMUS VII IMPACT Hard Disk LED

2. Q 指示燈

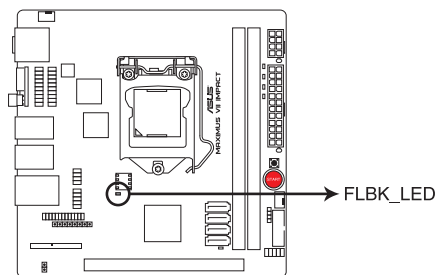
Q 指示燈在開機後會檢查主機板的主要元件，包括：CPU、記憶體、顯示卡與開機裝置狀態。當發現錯誤時，在該項目旁的指示燈則會亮燈直到問題解決。透過友善的設計，以直覺的方式能在幾秒內找到問題點。



**MAXIMUS VII IMPACT CPU/ DRAM/
VGA/ BOOT_DEVICE LED**

3. USB BIOS Flashback 指示燈 (FLBK_LED)

這個指示燈會在 BIOS 更新時閃爍，且在更新完畢後熄滅。



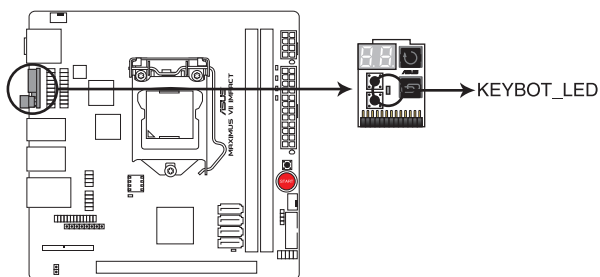
MAXIMUS VII IMPACT FLBK_LED



若要獲得更多關於如何更新 BIOS 的資訊，請參考第二章的說明。

4. KeyBot 指示燈 (KEYBOT_LED)

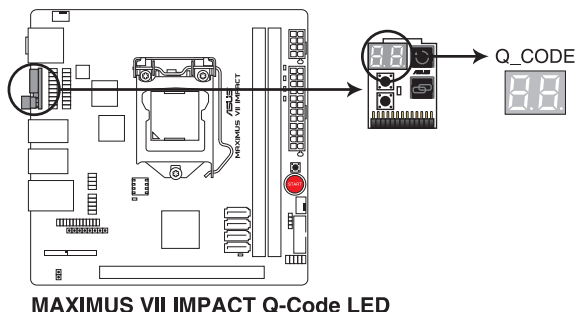
這個指示燈會在按下 KeyBot 按鈕或是透過 KeyBot 軟體啟動 KeyBot 功能後亮燈顯示。



MAXIMUS VII IMPACT KEYBOT_LED

5. Q-Code 指示燈

Q-Code 指示燈設計為 2 位元顯示，用來得知系統狀態。請參考下方 Q-Code 列表來獲得更詳細的資訊。



- Q-Code 指示燈會在開機時自動顯示開機自我偵測 (POST) 代碼。
- 按下 Sonic SoundStage 按鈕後，Q-Code 指示燈也會顯示 Sonic SoundStage 設定檔。
- Q-Code 也可以顯示系統溫度，請至 BIOS 設定的 ROG Effects 類別內啟用。
- 若要獲得更多資訊，請參考 1.2.6 主機板上的內建按鈕與開關 一節的詳細說明。

Q-Code 列表

Code	說明
00	Not used
01	Power on. Reset type detection (soft/hard).
02	AP initialization before microcode loading
03	System Agent initialization before microcode loading
04	PCH initialization before microcode loading
06	Microcode loading
07	AP initialization after microcode loading
08	System Agent initialization after microcode loading
09	PCH initialization after microcode loading
0B	Cache initialization
0C - 0D	Reserved for future AMI SEC error codes
0E	Microcode not found
0F	Microcode not loaded
10	PEI Core is started
11 - 14	Pre-memory CPU initialization is started
15 - 18	Pre-memory System Agent initialization is started
19 - 1C	Pre-memory PCH initialization is started
2B - 2F	Memory initialization
30	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
31	Memory Installed
32 - 36	CPU post-memory initialization
37 - 3A	Post-Memory System Agent initialization is started
3B - 3E	Post-Memory PCH initialization is started
4F	DXE IPL is started

(表格續下頁)

Q-Code 列表 (續上頁表格)

Code	說明
50 - 53	Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed
54	Unspecified memory initialization error
55	Memory not installed
56	Invalid CPU type or Speed
57	CPU mismatch
58	CPU self test failed or possible CPU cache error
59	CPU micro-code is not found or micro-code update is failed
5A	Internal CPU error
5B	Reset PPI is not available
5C - 5F	Reserved for future AML error codes
E0	S3 Resume is started (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 Boot Script execution
E2	Video repost
E3	OS S3 wake vector call
E4 - E7	Reserved for future AML progress codes
E8	S3 Resume Failed
E9	S3 Resume PPI not Found
EA	S3 Resume Boot Script Error
EB	S3 OS Wake Error
EC - EF	Reserved for future AML error codes
F0	Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
F1	Recovery condition triggered by user (Forced recovery)
F2	Recovery process started
F3	Recovery firmware image is found
F4	Recovery firmware image is loaded
F5 - F7	Reserved for future AML progress codes
F8	Recovery PPI is not available

(表格續下頁)

Q-Code 列表（續上頁表格）

Code	說明
F9	Recovery capsule is not found
FA	Invalid recovery capsule
FB - FF	Reserved for future AMI error codes
60	DXE Core is started
61	NVRAM initialization
62	Installation of the PCH Runtime Services
63 - 67	CPU DXE initialization is started
68	PCI host bridge initialization
69	System Agent DXE initialization is started
6A	System Agent DXE SMM initialization is started
6B - 6F	System Agent DXE initialization (System Agent module specific)
70	PCH DXE initialization is started
71	PCH DXE SMM initialization is started
72	PCH devices initialization
73 - 77	PCH DXE Initialization (PCH module specific)
78	ACPI module initialization
79	CSM initialization
7A - 7F	Reserved for future AMI DXE codes
90	Boot Device Selection (BDS) phase is started
91	Driver connecting is started
92	PCI Bus initialization is started
93	PCI Bus Hot Plug Controller Initialization
94	PCI Bus Enumeration
95	PCI Bus Request Resources
96	PCI Bus Assign Resources
97	Console Output devices connect
98	Console input devices connect
99	Super IO Initialization
9A	USB initialization is started
9B	USB Reset

（表格續下頁）

Q-Code 列表 (續上頁表格)

Code	說明
9C	USB Detect
9D	USB Enable
9E - 9F	Reserved for future AML codes
A0	IDE initialization is started
A1	IDE Reset
A2	IDE Detect
A3	IDE Enable
A4	SCSI initialization is started
A5	SCSI Reset
A6	SCSI Detect
A7	SCSI Enable
A8	Setup Verifying Password
A9	Start of Setup
AA	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AB	Setup Input Wait
AC	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AD	Ready To Boot event
AE	Legacy Boot event
AF	Exit Boot Services event
B0	Runtime Set Virtual Address MAP Begin
B1	Runtime Set Virtual Address MAP End
B2	Legacy Option ROM Initialization
B3	System Reset
B4	USB hot plug
B5	PCI bus hot plug
B6	Clean-up of NVRAM
B7	Configuration Reset (reset of NVRAM settings)
B8 - BF	Reserved for future AML codes
D0	CPU initialization error
D1	System Agent initialization error

(表格續下頁)

Q-Code 列表（續上頁表格）

Code	說明
D2	PCH initialization error
D3	Some of the Architectural Protocols are not available
D4	PCI resource allocation error. Out of Resources
D5	No Space for Legacy Option ROM
D6	No Console Output Devices are found
D7	No Console Input Devices are found
D8	Invalid password
D9	Error loading Boot Option (LoadImage returned error)
DA	Boot Option is failed (StartImage returned error)
DB	Flash update is failed
DC	Reset protocol is not available

ACPI/ASL 檢查表

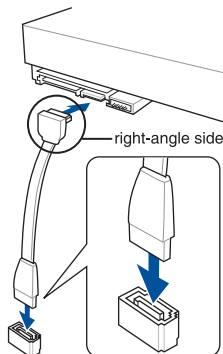
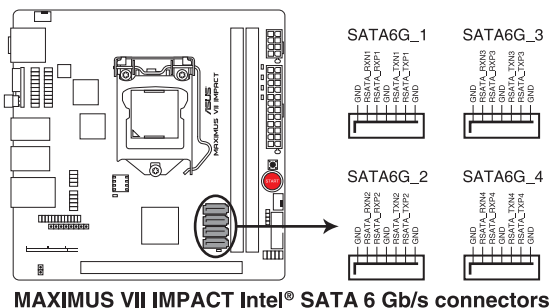
Code	說明
0x01	System is entering S1 sleep state
0x02	System is entering S2 sleep state
0x03	System is entering S3 sleep state
0x04	System is entering S4 sleep state
0x05	System is entering S5 sleep state
0x10	System is waking up from the S1 sleep state
0x20	System is waking up from the S2 sleep state
0x30	System is waking up from the S3 sleep state
0x40	System is waking up from the S4 sleep state
0xAC	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode.
0xAA	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode.

1.2.9 內部連接埠

1. Intel® Z97 Serial ATA 6.0 Gb/s 裝置連接插槽 (7-pin SATA6G_1-4 [紅色])

這些插槽可以支援使用 Serial ATA 6.0 Gb/s 排線來連接 Serial ATA 6.0 Gb/s 硬碟。

若您安裝了 Serial ATA 硬碟，您可以透過 Intel® Rapid Storage 技術，與內建的 Intel® Z97 晶片組來建立 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 磁碟陣列。



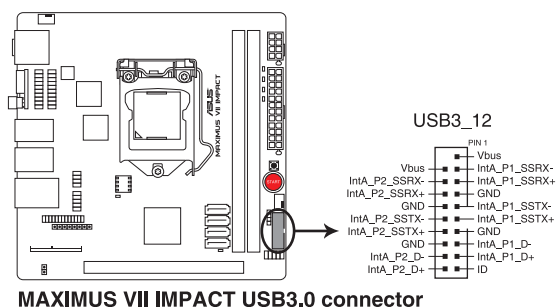
將 SATA 訊號線上的直角接頭端 (right angle side) 連接在 SATA 裝置上，或是將直角接頭端安裝至主機板內建的 SATA 連接埠，以避免造成與較大顯示卡的衝突



- 這些插槽的預設值為 [AHCI Mode]，若您想要使用這些插槽來建構 Serial ATA RAID 功能，請將 BIOS 程式中的 **SATA Mode** 項目設定為 [RAID Mode]。請參考 3.6.2 PCH 設定 (PCH Configuration) 一節的詳細說明。
- 當您使用支援 NCQ 技術的硬碟機時，請先將 BIOS 程式中的 **SATA Mode** 設定為 [AHCI Mode]。請參考 3.6.2 PCH 設定 (PCH Configuration) 一節的說明。

2. USB 3.0 連接插槽 (20-pin USB3_12)

這個插槽用來連接 USB 3.0 模組，可在前面板或後側連接埠擴充 USB 3.0 模組。當您安裝 USB 3.0 模組，您可以享受 USB 3.0 的益處，包括有更快的資料傳輸率最高達 5Gbps、對可充電的 USB 裝置更快的充電速度、最佳化能源效率，以及與 USB 2.0 向下相容。



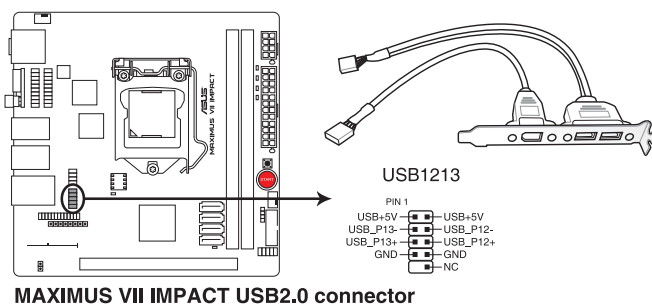
USB 3.0 模組為選購配備，請另行購買。



- 這些插槽是以 xHCI 規格為基礎，建議您在 Windows 7、Windows 8 與 Windows 8.1 作業系統中安裝相關的驅動程式來充分使用 USB 3.0 插槽。
- 安裝的 USB 3.0 裝置視作業系統設定而運行在 xHCI 或 EHCI 狀態。

3. USB 2.0 連接插槽 (10-1 pin USB1213)

這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格，將 USB 模組排線連接至任何一個插槽，然後將模組安裝到機殼後側面板中開放的插槽。這些 USB 插槽與 USB 2.0 規格相容，並支援傳輸速率最高達 480 Mbps。



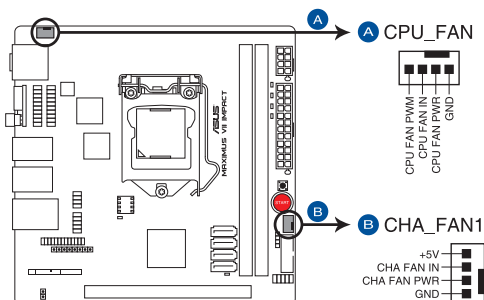
請勿將 1394 排線連接到 USB 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。



位在主機板中央的 USB 2.0 連接埠 (USB1213) 與 ROG extension (ROG_EXT) 連接埠共享。

4. 中央處理器與機殼風扇電源插槽（4-pin CPU_FAN；4-pin CHA_FAN1）

將風扇排線連接至風扇插槽，並確認每條連接排線的黑線是接到風扇電源插槽上的接地端（GND）。



MAXIMUS VII IMPACT Fan connectors



- 千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸升高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。
- 請確實將 4-pin CPU 風扇排線連接至 CPU 風扇插座上。



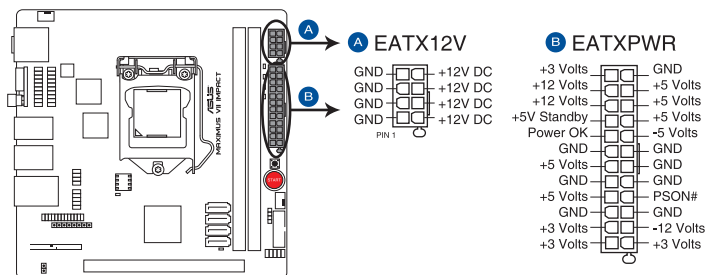
CPU_FAN 插槽支援處理器風扇最大達 1 安培（12 瓦）的風扇電源。



Impact CoolHub 配件卡上面附有二個 4-pin 機殼風扇。

5. 主機板電源插槽 (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)

這些電源插槽用來連接一個 ATX 電源。電源所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。



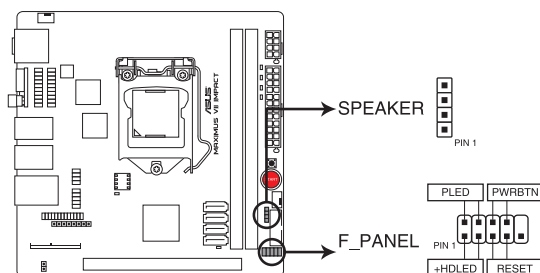
MAXIMUS VII IMPACT ATX power connectors



- 建議您使用與 2.0 規格的 24-pin ATX 12V 相容的電源 (PSU)，才能提供至少 350W 高功率的電源，以供應系統足夠的電源需求。
- 請務必連接 4-pin/8-pin EATX12V 電源插頭，否則系統可能無法順利啟動。
- 如果您想要安裝其他的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。若電源無法提供裝置足夠的用電需求，則系統將會變得不穩定或無法開啟。

6. 系統前置面板連接排針（10-1 pin PANEL, 4-pin SPEAKER）

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。



MAXIMUS VII IMPACT SPEAKER & F_PANEL connectors

- **系統電源指示燈連接排針（2-pin PLED）**

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- **硬碟動作指示燈號接針（2-pin HDD_LED）**

您可以連接此組 HDD_LED 接針到主機板上的硬碟動作指示燈號，如此一旦硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起或閃爍。

- **機殼喇叭連接排針（4-pin SPEAKER）**

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常啟動便可聽到嗶嗶聲，若啟動時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

- **ATX 電源/軟關機開關連接排針（2-pin PWRSW）**

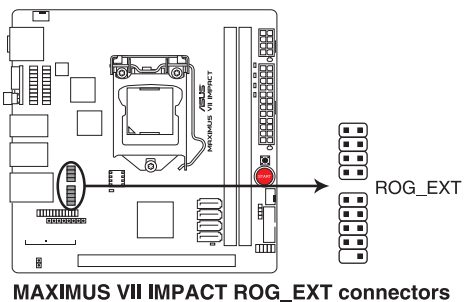
這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常執行和睡眠模式間切換，或者是在正常執行和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。

- **重置開關連接排針（2-pin RESET）**

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新啟動，尤其在系統當機的時候特別有用。

7. ROG Extension - ROG_EXT 插槽 (18-1 pin ROG_EXT)

這組插槽可供 OC Panel、Front Base 與其他 ROG 裝置連接使用。



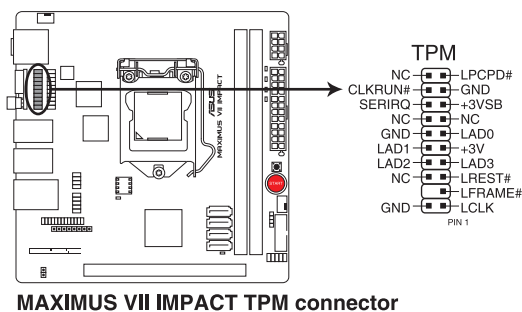
位在主機板中央的 USB 2.0 埠 (USB1213) 與 ROG extension (ROG_EXT) 埠共享。



- OC Panel 與 Front Base 為選購配備，請另行購買。
- 請造訪 tw.asus.com 網站查詢有關 OC Panel 與 Front Base 的相關資訊。

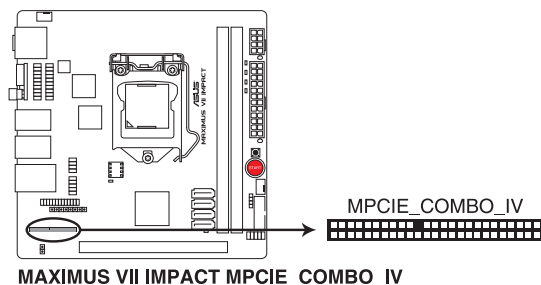
8. TPM 插座 (20-1 pin TPM)

這個插座支援可信安全平台模組 (TPM) 系統，用來安全地儲存金鑰、數位認證、密碼和資料。可信安全平台模組 (TPM) 系統也用來協助加強網路安全，保護數位身分，以及確保平台的安全性。



9. mPCIe Combo IV 連接插槽 (50-1 pin MPCIE_COMBO_IV)

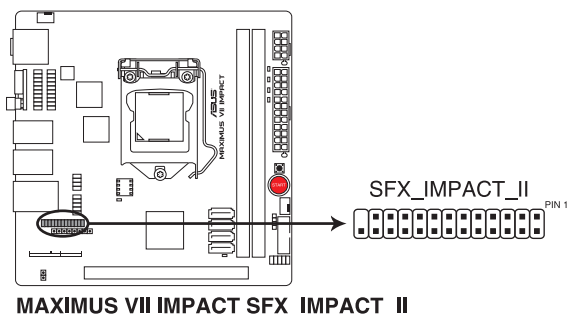
這個插槽用來連接本產品內附的 mPCIe Combo IV 卡，提供擴充性與連接性藉以獲得最佳的系統效能。



請參考 2.1.11 安裝 mPCIe Combo IV 擴充卡 一節的說明。

10. SupremeFX Impact II 連接插槽 (26-1 pin SFX_IMPACT_II)

這個插槽用來提供本產品內附的 SupremeFX Impact II 音效卡的安裝，以提供您連接音效裝置，如喇叭、麥克風或耳機等。並提供前端音效面板音效插座，以供機殼上的前端音效輸出/輸入模組連接。請將產品內附的 SupremeFX Impact II 音效卡連接至此插槽。



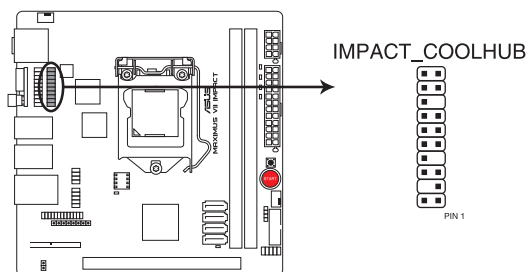
請使用包裝盒隨附的 SupremeFX II 音效卡來安裝在主機板的 SupremeFX II 連接埠，其他廠牌的 SupremeFX 音效卡可能可以安裝但無法完全相容於 SupremeFX II 插槽。請參考 2.1.3 安裝 SupremeFX Impact II 音效卡 一節的說明。



本插槽與 MAXIMUS VI Impact 主機板所內附的 SupremeFX 音效卡為不相容。請參考 1.2.10 SupremeFX Impact II 音效卡 一節的說明。

11. Impact_CoolHub 連接插槽 (20-3 pin IMPACT_COOLHUB)

這個插槽用來連接本產品內附的 Impact CoolHub 卡，然後將機殼風扇 3 與 4 安裝至 Impact CoolHub 卡。



MAXIMUS VII IMPACT IMPACT_COOLHUB connector



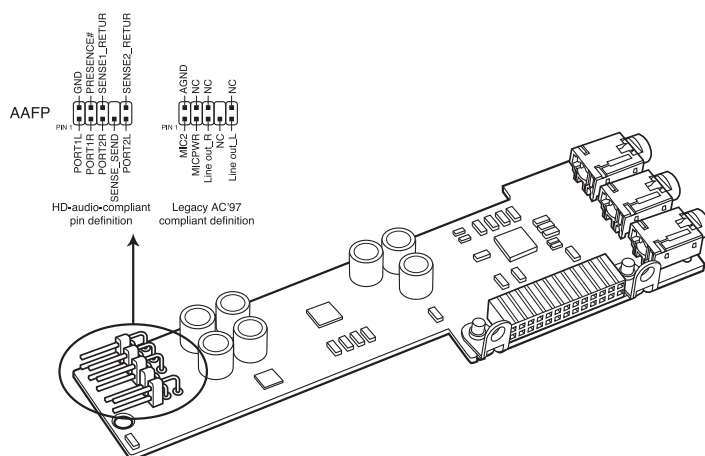
請參考 2.1.10 安裝 Impact CoolHub 擴充卡 一節的說明。

1.2.10 SupremeFX Impact II 音效卡

本產品內附的 SupremeFX Impact II 音效卡整合了本主機板上所有的音效功能，其包含 3 個音效連接埠，以供您連接至您的音效裝置，並且提供 3 組音效埠可供連接至您的音效裝置，以及 1 組前面板音效連接排針（AAFP），以得到前置面板更完美的音效解決方案。

1. 前面板音效連接排針（10-1 pin AAFP）

這組音效外接排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以輕鬆地通過主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能，並且支援 AC' 97 或 HD Audio 音效標準。將前面板音效輸出/輸入模組的連接排線之一端連接到這個插槽上。



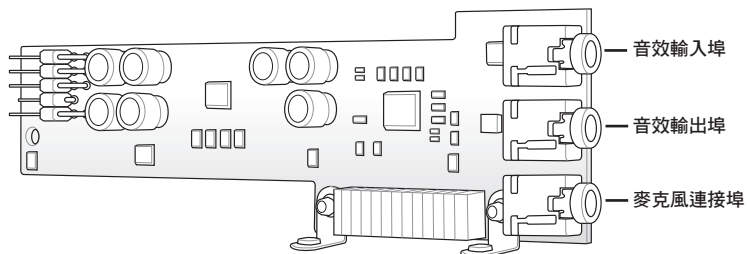
SupremeFX Impact II Analog front panel connector



- 建議您將支援高傳真（high definition）音效的前面板音效模組連接到這組排針，如此才能獲得高傳真音效的功能。
- 若要將高傳真音效或 AC' 97 前面板模組安裝至本接針，請將 BIOS 程式中 Front Panel Type 項目設定為 [HD] 或 [AC97]。請參考 3.6.4 系統代理設定 一節的說明。

2. 音效連接埠

這些高傳真音效連接埠提供您連接音效裝置，如高傳真喇叭、麥克風或耳機，以帶來超凡的聽覺體驗。



如欲了解更多關於聲道設定與連接的音效裝置，請參考 2.3 主機板後側與音效連接埠一節的說明。

第二章

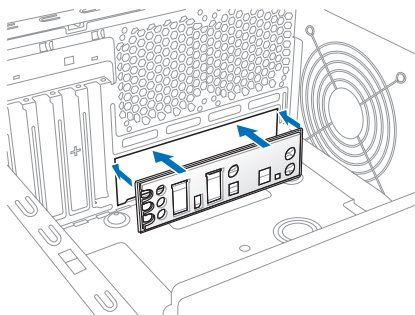
2.1 建立您的電腦系統

2.1.1 安裝主機板

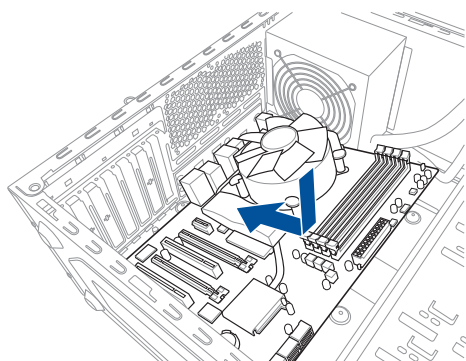


本章節的圖示僅供參考，主機板的構造可能會隨著型號而有所不同，但是安裝的步驟仍然是相同的。

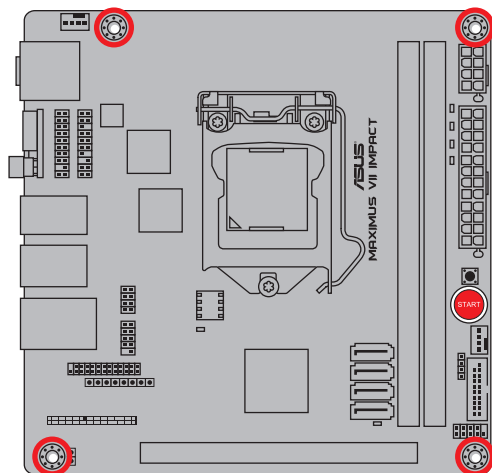
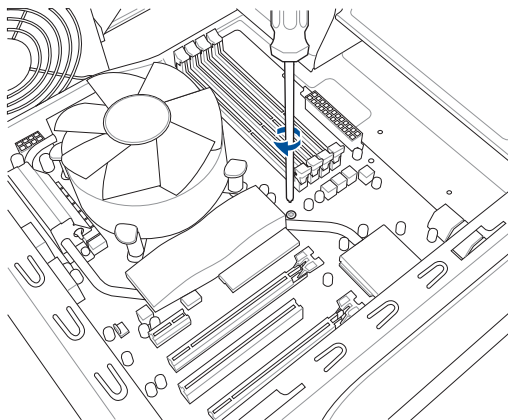
1. 安裝華碩 Q-Shield 擋板至機殼的後側 I/O 面板。



2. 將主機板放入機殼，並確認後側 I/O 連接埠對齊機殼的後側 I/O 面板。



3. 將四個螺絲放入主機板上的螺絲孔並旋轉鎖緊，以確保將主機板鎖至機殼。

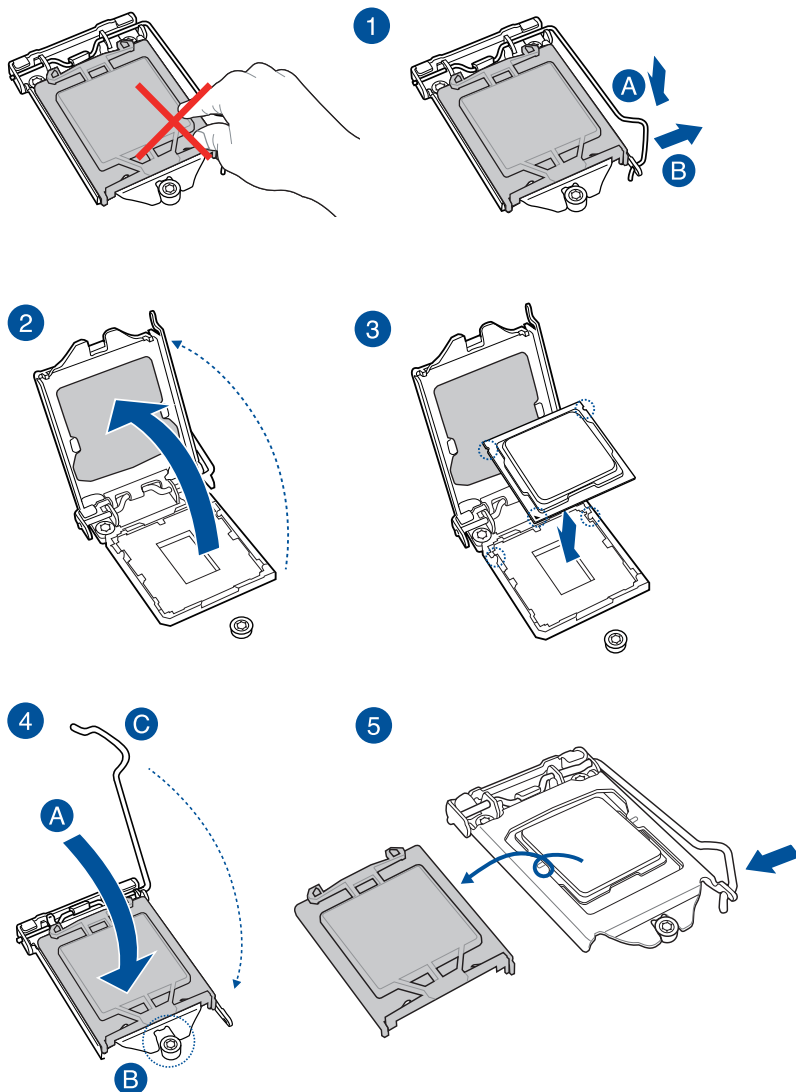


請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板產生龜裂。

2.1.2 安裝中央處理器



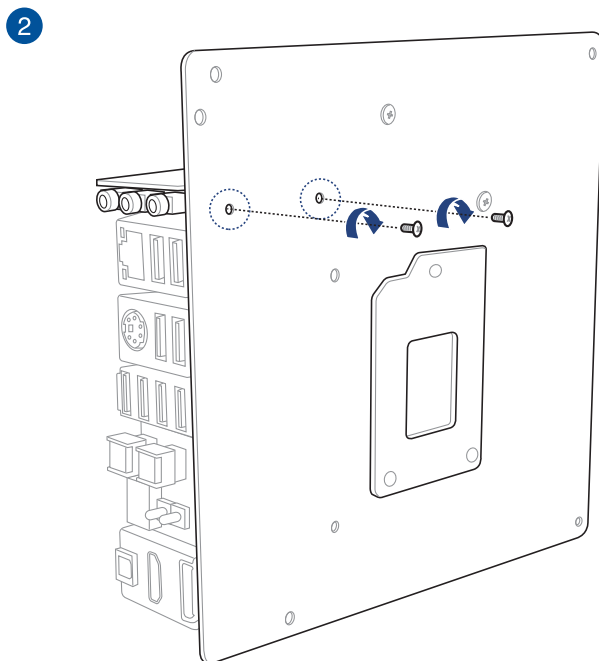
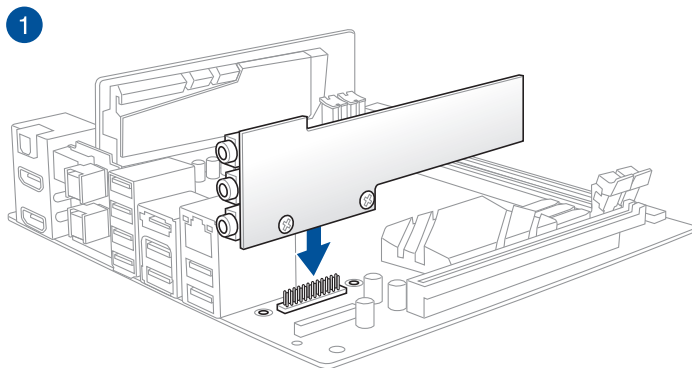
本插槽僅支援 LGA1150 處理器，請確認並安裝正確的處理器，請勿將 LGA1155 與 LGA1156 處理器安裝於 LGA1150 插槽。



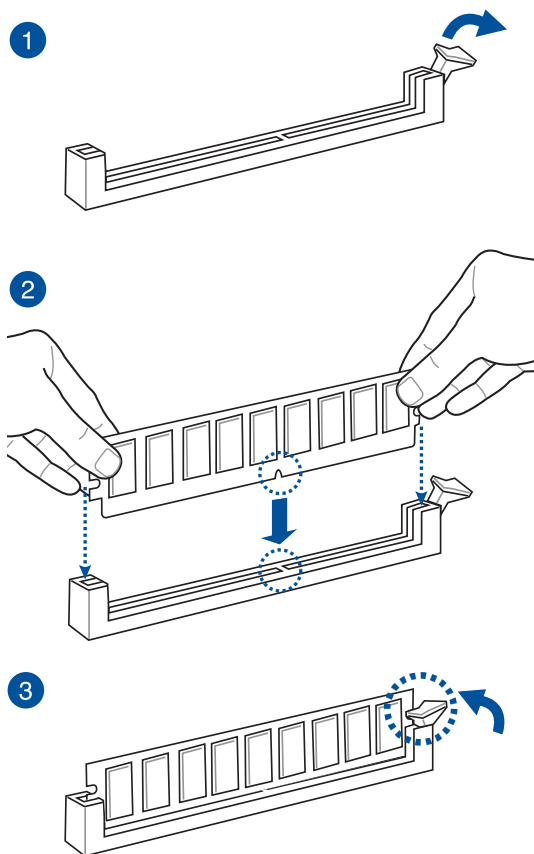
2.1.3 安裝 SupremeFX Impact II 音效卡



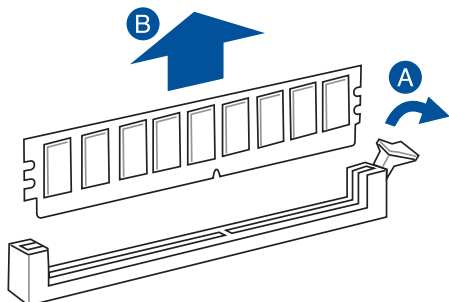
以下圖示僅供參考，主機板外觀會隨著您所購買的型號而有不同。



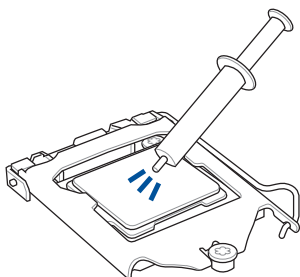
2.1.4 安裝記憶體模組



取出記憶體模組

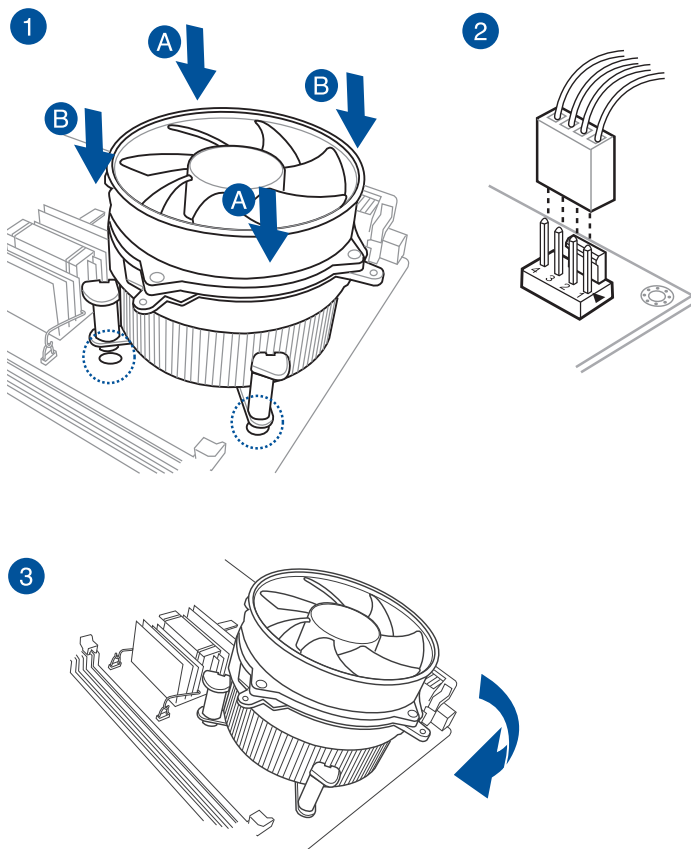


2.1.5 處理器散熱片與風扇安裝

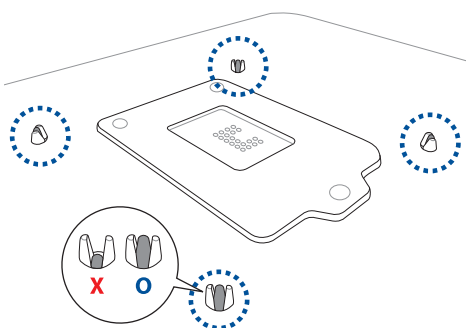


在安裝散熱片與風扇之前，
請先將處理器與散熱片塗上
散熱膏。

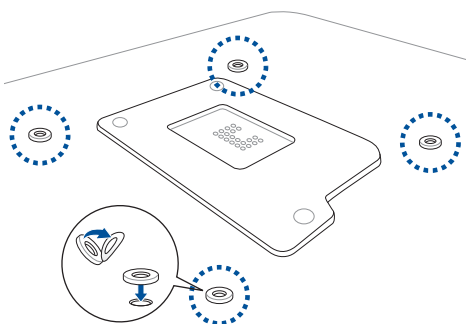
安裝 CPU 散熱片與風扇



4

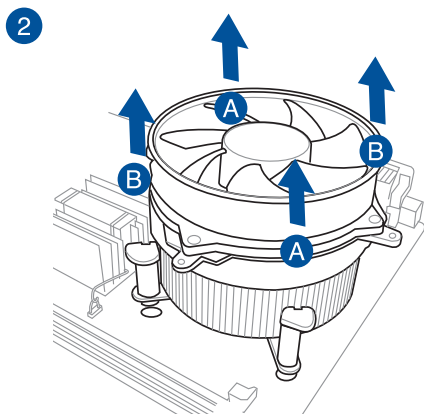
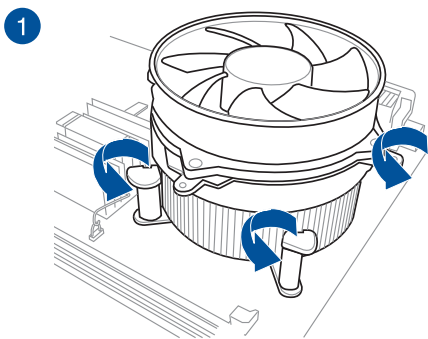


或



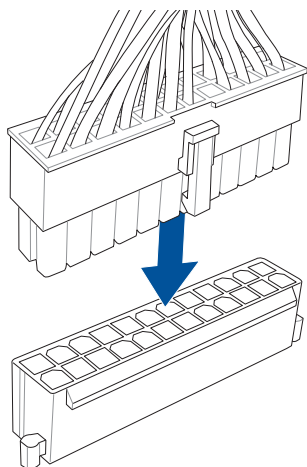
若您安裝的 CPU 散熱器為不同的冷卻背板設計，建議您使用產品內附的墊圈以提供主機板和背板之間更多的空間。撕除墊圈上的黏膠面，並將其黏貼在主機板背面的螺絲孔，如上圖所示。

取出散熱片與風扇

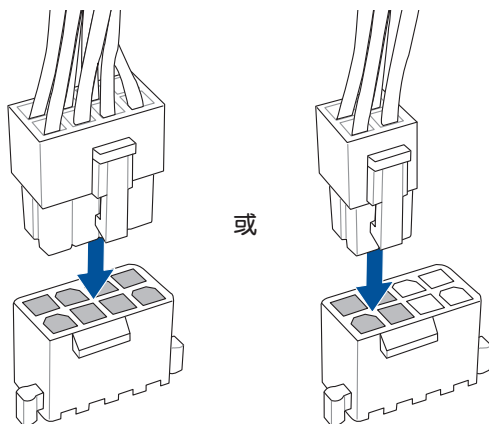


2.1.6 安裝 ATX 電源

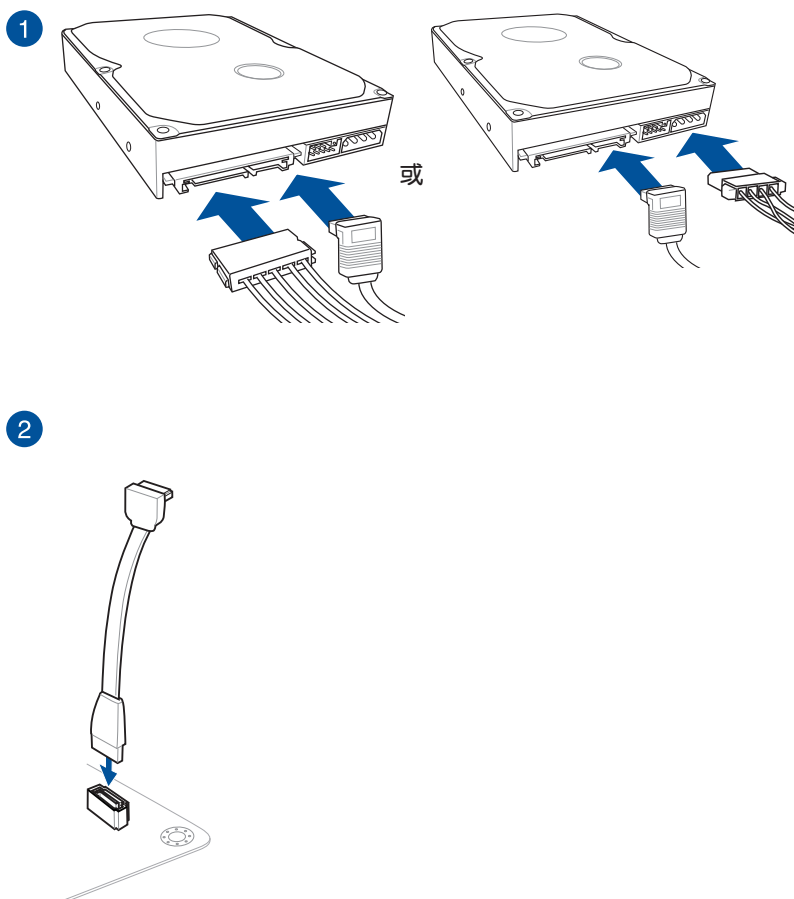
1



2

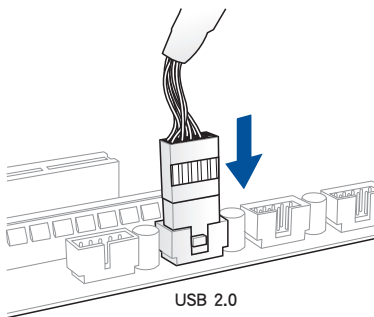


2.1.7 安裝 SATA 裝置

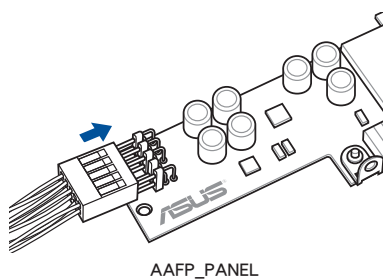


2.1.8 安裝前面板輸出/輸入連接埠

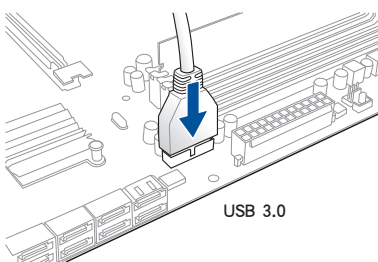
安裝 USB 2.0 連接插槽



安裝前面板音效連接插槽

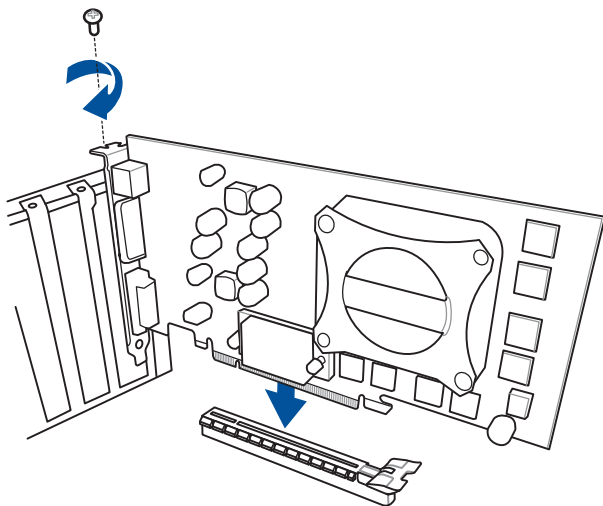


安裝 USB 3.0 連接插槽



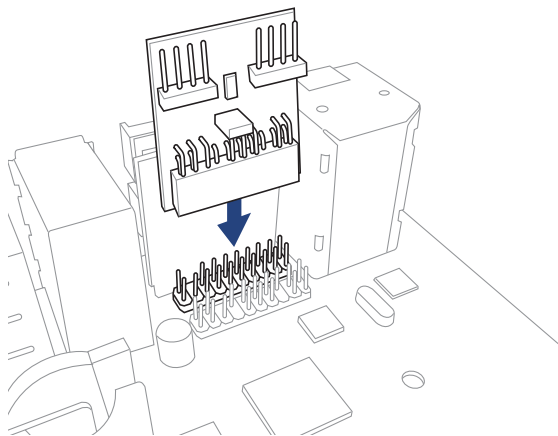
2.1.9 安裝擴充卡

安裝 PCIe x16 顯示卡



2.1.10 安裝 Impact CoolHub 擴充卡

安裝 Impact CoolHub 卡



2.1.11 安裝 mPCIe Combo IV 擴充卡

ROG mPCIe Combo IV 擴充卡透過擁有最新連接標準的內建專用連接埠，提供擴充的解決方案。該擴充卡提供具有 mini PCI Express 2.0 及 USB 2.0 規格的 Wi-Fi 與藍牙模組，並擁有 M.2 (NGFF) 插槽可用來安裝 SSD 卡。

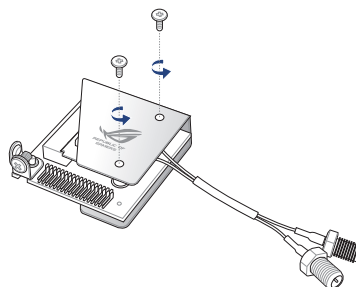


- mPCIe Combo IV 擴充卡的一邊為支援 26.8mm x 30mm 半尺寸之 mPCIe 模組；另一邊為支援 M.2 (NGFF) 類型 2242 (22mm x 42mm)、2260 (22mm x 60mm)、2280 (22mm x 80mm) 或 22110 (22mm x 110mm) SSD 卡。
- M.2 (NGFF) SSD 卡為選購配備，請另行購買。
- mPCIe Combo IV 擴充卡僅支援 PCIe 介面。

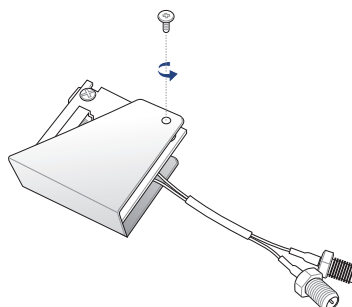
安裝 M.2 (NGFF) SSD 模組

請依照以下步驟安裝 M.2 (NGFF) SSD 模組：

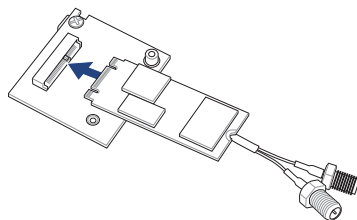
1. 鬆開並取出位在 mPCIe Combo IV 擴充卡金屬殼背面的二個短螺絲。



2. 取出前面的長螺絲然後移除金屬殼。

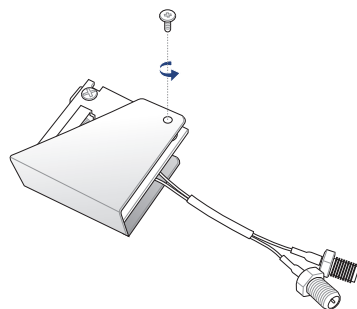


3. 將 M.2 (NGFF) SSD 模組對齊並插入 M.2 插槽。

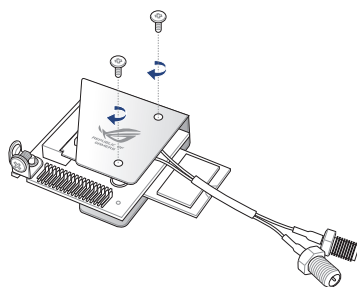


M.2 (NGFF) SSD 模組只能以一個方向插入，若無法正確插入時，請翻面再進行安裝。

4. 將金屬殼置回，使用步驟 2 中取出的長螺絲將金屬殼鎖緊。



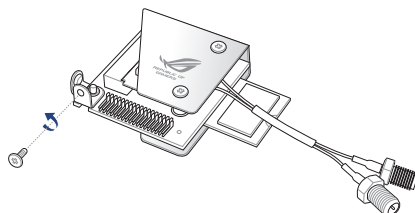
5. 使用步驟 1 中取出的二個短螺絲從金屬殼背面鎖緊。



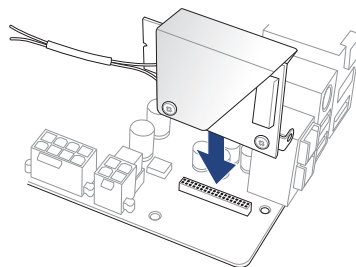
安裝 mPCIe Combo IV 擴充卡

請依照以下步驟安裝 mPCIe Combo IV 擴充卡至主機板：

1. 取出靠近 50-1 pin 接頭旁的黑色螺絲。



2. 找到主機板上 MPCIE_COMBO_IV 連接埠的位置，將 mPCIe Combo IV 擴充卡對齊並插入至 MPCIE_COMBO_IV 連接埠。

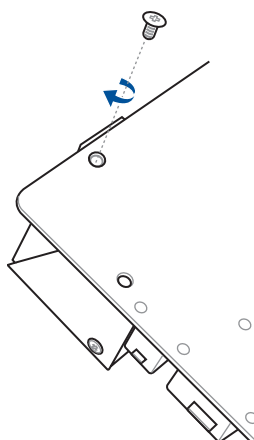


- mPCIe Combo IV 擴充卡只能以一個方向插入。
- 主機板的外觀會依您所購買之型號而異。

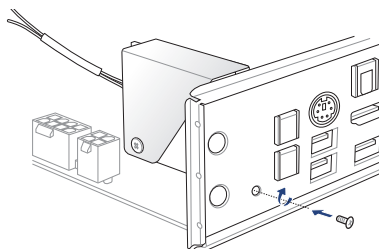


請小心安裝 mPCIe Combo IV 擴充卡，以避免造成擴充卡、擴充卡上的連接埠針腳，或是主機板的損壞。

3. 使用步驟 1 中取出的黑色螺絲將 mPCIe Combo IV 擴充卡鎖至主機板或後側 I/O 檔板。



或

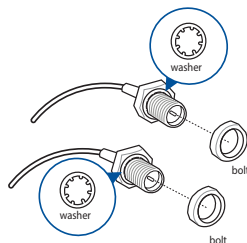


主機板的外觀會依您所購買之型號而異

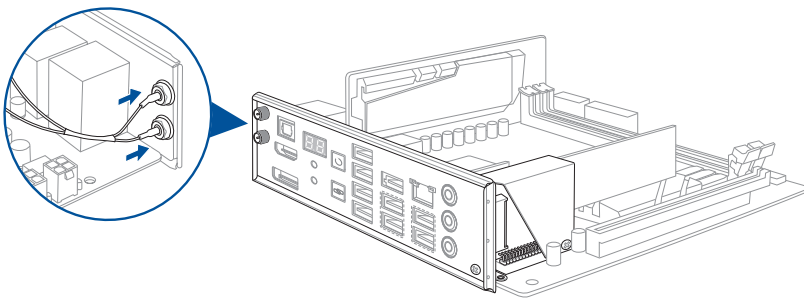
安裝 Wi-Fi 天線連接頭

請依照以下步驟安裝 Wi-Fi 天線連接頭：

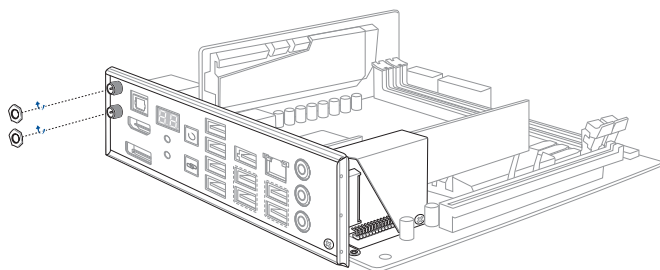
1. 取下 Wi-Fi 天線連接頭的螺栓，但請將墊圈留在連接頭上。



2. 將連接頭插入後側 I/O 檔板的 Wi-Fi 連接埠安裝孔。



3. 再將螺栓鎖回天線連接頭，並確保天線連接頭與後側 I/O 檔板在正確的位置。



主機板的外觀會依您所購買之型號而異

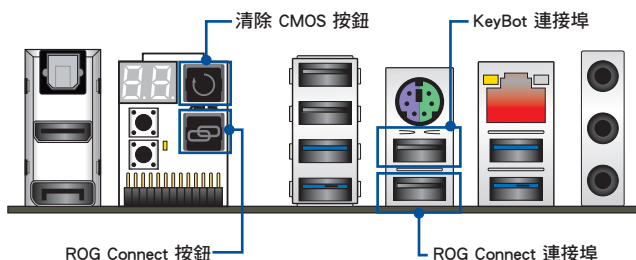
2.2 BIOS 更新應用程式

2.2.1 USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供最簡單更新 BIOS 的方法。使用者可以輕鬆嘗試使用新的 BIOS 版本來進行超頻，不需要進入 BIOS 或作業系統，只要插入 USB 儲存裝置然後按下 BIOS Flashback 按鈕三秒鐘，BIOS 程式就會自動在待機狀態下更新，從此以後超頻無須再煩惱，並擁有無與倫比的便利性。

使用 USB BIOS Flashback：

1. 從華碩網站下載最新的 BIOS 檔案。
2. 將取得的 BIOS 檔案更名為 **M7I.CAP**。
3. 將 **M7I.CAP** 檔案複製到 USB 可攜式儲存裝置的根目錄底下。
4. 將系統關機並將 USB 儲存裝置插入 USB BIOS Flashback 連接埠。
5. 按下 ROG Connect 按鈕並且當指示燈閃爍亮燈時放掉按鈕，此時則表示 BIOS Flashback 功能已經啟動。
6. 當指示燈停止閃爍時，即表示更新已經完成。



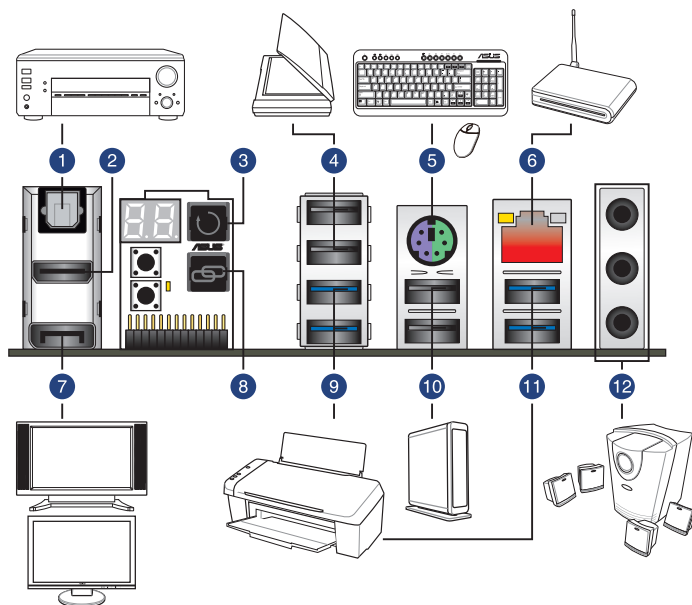
- 若要了解更多有關 BIOS 程式的設定方式，請參考第三章 **更新 BIOS 程式** 的說明。
- 若您要使用 KeyBot 功能，請將 USB 鍵盤連接至 KeyBot 連接埠。



更新 BIOS 可能會有風險，若是在更新過程中發生 BIOS 程式毀損導致系統無法重新開機時，請與當地的客服中心連絡尋求協助。

2.3 主機板後側與音效連接埠

2.3.1 後側面板連接埠



後側面板連接埠

1. 光纖 S/PDIF 輸出埠
2. HDMI 連接埠
3. 清除 CMOS 按鈕
4. USB 2.0 連接埠 7-8
5. PS/2 鍵盤/滑鼠複合式連接埠
6. RJ-45 網路連接埠*
7. DisplayPort 連接埠
8. ROG Connect 按鈕
9. USB 3.0 連接埠 3-4
10. USB 2.0 連接埠 9-10 (上方的連接埠為 KeyBot 專用連接埠，下方的連接埠則支援 USB BIOS Flasback 與 ROG Connect)
11. USB 3.0 連接埠 5-6
12. 音效輸出/輸入埠**

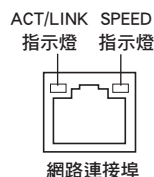
* 與 **: 請參考下頁表格中網路連接埠指示燈與音效連接埠的定義。



- 由於 USB 3.0 的限制，USB 3.0 裝置只能在 Windows® 作業系統環境下，以及安裝過 USB 3.0 驅動程式後才能使用。
- USB 3.0 裝置只能用來作為資料磁碟。
- 強烈建議您將 USB 3.0 裝置連接至 USB 3.0 連接埠，才能讓 USB 3.0 裝置獲得更快更好的效能表現。
- 由於 Intel® 9 系列晶片組的設計，所有連接至 USB 2.0 與 USB 3.0 連接埠的 USB 裝置都是由 xHCI 控制器所控制。有些傳統的 USB 裝置必須更新韌體後才能擁有更好的相容性。

* 網路指示燈之燈號說明

Activity 連線指示燈		Speed 指示燈	
狀態	說明	狀態	說明
關閉	沒有連線	關閉	連線速度 10 Mbps
橘色燈號	已連線	橘色燈號	連線速度 100 Mbps
閃爍	資料傳輸中	綠色燈號	連線速度 1 Gbps



** 2.1、4.1、5.1 或 7.1 聲道音效設定

接頭	耳機/ 2.1 聲道	4.1 聲道	5.1 聲道	7.1 聲道
音效輸入	聲音輸入端	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出
音效輸出	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
麥克風	麥克風輸入	麥克風輸入	重低音/中央聲道	重低音/中央聲道
耳機（前面板）	-	-	-	側邊喇叭輸出



- 音效介面偵測（Jack-retasking）功能支援 4.1、5.1 與 7.1 聲道音效輸出，請開啟 Realtek HD Audio Manager 程式以進行音效介面偵測（Jack-retasking）功能設定。
- 如欲使用 7.1 聲道音效輸出，請確認您的機殼前面板有提供 HD 音效模組。

2.3.2 音效輸出/輸入連接圖示說明

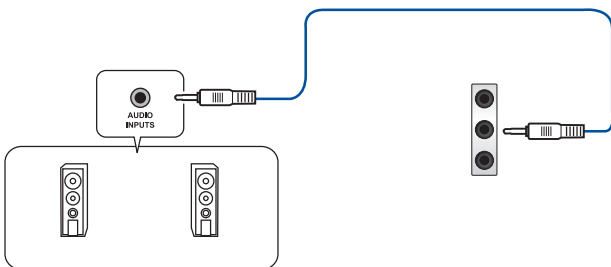
音效輸出/輸入連接埠



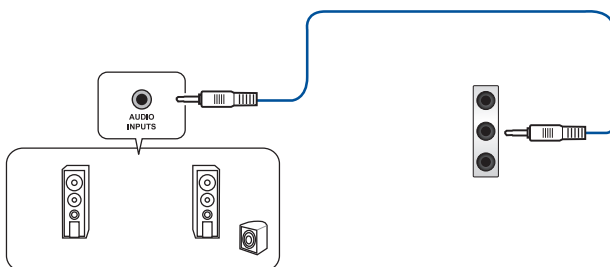
連接耳機與麥克風



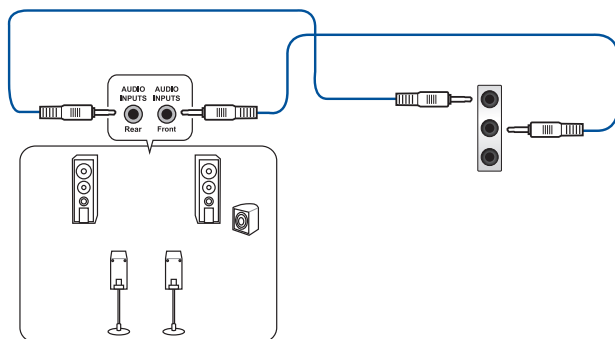
連接立體聲喇叭



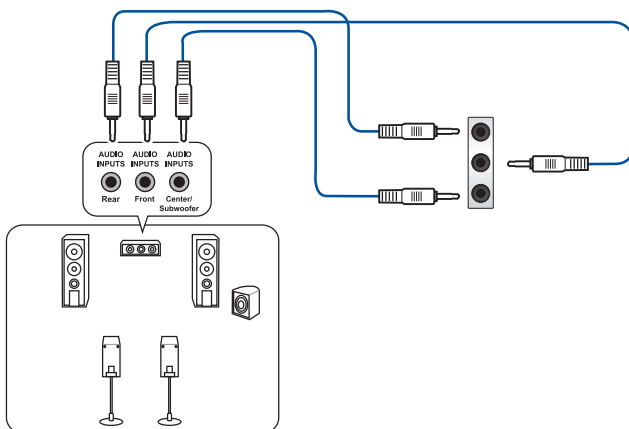
連接 2.1 聲道喇叭



連接 4.1 聲道喇叭



連接 5.1 聲道喇叭



第二章



2.4 第一次啟動電腦

1. 確認所有排線與接腳都接受，然後蓋上機殼的外蓋。
2. 確定所有的開關都已關閉
3. 將電源線接上機殼背面的電輸入插座。
4. 情況許可的話，最好將電源線路上加接突波吸收/保護器。
5. 您可以先開啟以下周邊的電源：
 - a. 顯示器
 - b. 外接式 SCSI 接頭周邊裝置（從串連的最後端開始）
 - c. 系統電源
6. 送電之後，機殼面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使用 ATX 電源的話，必須等到面板按鈕被觸碰後才會啟動電源，電源指示燈此時才會亮起。如果您的電腦符合綠色省電標準，已隨時準備可以進入省電模式的話，顯示器指示燈也會亮起。如果啟動過程一切順利的話，不久就可以在顯示器上看到畫面了，如果送電之後超過 30 秒而畫面未有動靜的話，表示電腦的設定尚有問題存在，請再進一步地的檢查各項動作，如果還是不行，就需要向廠商求助了！

BIOS 嗶聲所代表的意義

嗶聲	代表意義
一短嗶聲	偵測到 VGA 顯示卡 快速啟動設定為關閉 沒有鍵盤被偵測到
一連續嗶聲後跟隨兩短嗶聲，暫停一下然後重複	沒有記憶體被偵測到
一連續嗶聲後跟隨三短嗶聲	沒有 VGA 顯示卡被偵測到
一連續嗶聲後跟隨四短嗶聲	硬體組件失效

7. 在電源開啟之後可按下 <Del> 鍵以進入 BIOS 的設定模式，詳細設定方法請看本使用手冊的第三章內容。

2.5 關閉電源

當系統在開機狀態，壓著電源開關少於四秒鐘，系統會根據 BIOS 的設定，進入睡眠或軟開機模式；若是壓著電源開關多於四秒，不論 BIOS 的設定為何，系統則會直接進入軟開機模式。

第三章

3.1 認識 BIOS 程式



華碩全新的 UEFI BIOS 是可延伸韌體介面，符合最新的 UEFI 架構，這個友善的使用介面，跳脫傳統使用鍵盤輸入 BIOS 方式，提供更有彈性與更便利的滑鼠控制操作。您可以輕易地使用新的 UEFI BIOS，如同操作您的作業系統般順暢。在本使用手冊中的「BIOS」一詞除非特別說明，所指皆為「UEFI BIOS」。

BIOS (Basic Input and Output System；基本輸入輸出系統) 用來儲存系統開機時所需要的硬體設定，例如儲存裝置設定、超頻設定、進階電源管理與開機設定等，這些設定會儲存在主機板的 CMOS 中，在正常情況下，預設的 BIOS 程式設定提供大多數使用情況下可以獲得最佳的運作效能，**建議您不要變更預設的 BIOS 設定**，除了以下幾種狀況：

- 在系統啟動期間，螢幕上出現錯誤訊息，並要求您執行 BIOS 程式設定。
- 安裝新的系統元件，需要進一步的 BIOS 設定或更新。



不適當的 BIOS 設定可能會導致系統不穩定或開機失敗，**強烈建議您只有在受過訓練專業人士的協助下，才可以執行 BIOS 程式設定的變更。**



下載或更新 BIOS 檔案時，請將檔案名稱變更為 **M7I.CAP** 給本主機板使用。

3.2 BIOS 程式設定

使用 BIOS Setup (BIOS 設定) 功能可以更新 BIOS 或設定其參數。BIOS 設定畫面包含導覽鍵與簡要的畫面輔助說明，以指示您使用 BIOS 設定程式。

當開機時進入 BIOS 設定程式：

- 當進入開機自我測試 (POST) 過程時，按下 <Delete> 鍵可以進入 BIOS 設定畫面。若您未按下 <Delete> 鍵，則開機自我測試 (POST) 功能會繼續進行。

當 POST 結束後才進入 BIOS 設定程式：

- 按下 <Ctrl>+<Alt>+<Delete> 鍵。
- 或是按下機殼上的 RESET (重置) 鍵重新開機。
- 或是將按下機殼上的電源按鈕，將電腦關閉後再重新開機。如果前兩種方式無效，再選用最後一種方式。
- 然後再於開機自我測試 (POST) 過程時按下 <Delete> 鍵進入 BIOS 設定畫面。



- 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
- 若要在 BIOS 設定程式中使用滑鼠操控，請先確認已將 USB 滑鼠連接至主機板。
- BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請選擇 Exit 選單中的 Load Optimized Defaults 項目或按下 <F5> 鍵，請參閱 3.10 離開 BIOS 程式 一節中的詳細說明。
- 若是變更 BIOS 設定後開機失敗，請試著使用清除 CMOS，然後將主機板的設定值回復為預設值。請參考 1.2.6 主機板上的內建按鈕與開關 一節關於 CMOS 配置資料清除按鈕 (CLR_CMOS) 的說明。
- BIOS 設定程式不支援藍牙裝置。

BIOS 選單畫面

本主機板的 BIOS 設定程式提供您 EZ Mode 和 Advanced Mode 兩種模式。您可以由 Exit 選單中切換，或是選擇 EZ Mode/Advanced Mode 選單中的 Exit/Advanced Mode。

3.2.1 EZ Mode

本主機板的 BIOS 設定程式的預設值為 EZ Mode。您可以在 EZ Mode 中檢視系統基本資料，並可以選擇顯示語言、喜好設定及開機裝置順序。若要進入 Advanced Mode，請點選 Exit/Advanced Mode 然後選擇 Advanced Mode，或是按下 <F7> 快速鍵。



進入 BIOS 設定程式的畫面可以做個人化設定，請參考 3.8 啟動選單 (Boot menu) 中關於 Setup Mode 項目的說明。

本項目顯示 CPU/主機板溫度、CPU 電壓輸出及 CPU/機殼/電源風扇速度與 SATA 資訊

選擇欲使用的語言

顯示已選擇模式的系統屬性，點選 < 或 > 來切換 EZ System 調整模式

建立儲存裝置 RAID 與設定系統超頻

啟動或關閉 Intel Rapid Storage 技術

顯示處理器風扇速度，點選此按鈕以手動調整風扇

顯示可開機裝置

顯示 Advanced 模式選單

選擇開機裝置順序

儲存變更並重新啟動系統



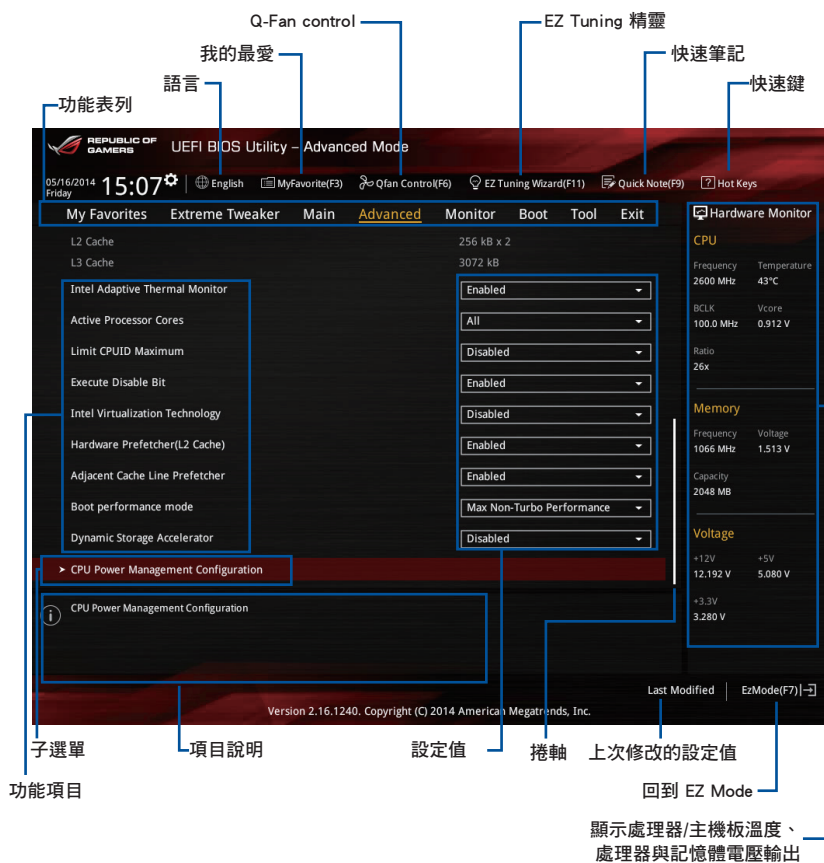
開機裝置的選項將依您所安裝的裝置而異。

3.2.2 Advanced Mode

Advanced Mode 提供更進階的 BIOS 設定選項。以下為 Advanced Mode 畫面之範例，各個設定選項的詳細說明請參考之後的章節。



若要從 EZ Mode 切換至 Advanced Mode，請點選 **Advanced Mode(F7)**，或是按下 **<F7>** 快速鍵。



功能表列

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

My Favorites	本項目將記錄時常使用的系統設定及設定值。
Extreme Tweaker	本項目提供超頻設定。
Main	本項目提供系統基本設定。
Advanced	本項目提供系統進階功能設定。
Monitor	本項目提供溫度、電源及風扇功能設定。
Boot	本項目提供開機磁碟設定。
Tool	本項目提供特殊功能設定。
Exit	本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，即選擇 **Main** 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：My Favories、Extreme Tweaker、Advanced、Monitor、Boot 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。

子選單

在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可利用方向鍵來選擇，並按下 <Enter> 鍵來進入子選單。

語言

這個按鈕位在功能表列的上方，用來選擇 BIOS 程式介面顯示的語言。點選這個按鈕來選擇您想要的 BIOS 畫面顯示語言。

我的最愛（F3）

這個按鈕位在功能表列的上方，以樹狀圖顯示所有的 BIOS 項目。選擇常用的 BIOS 設定項目並儲存至我的最愛選單。



請參考 3.3 我的最愛（My Favorites）一節以獲得更多資訊。

Q-Fan Control（F6）

這個按鈕位在功能表列的上方，用來顯示風扇現在的設定。使用這個按鈕來手動調整風扇至您想要的設定值。



請參考 3.2.3 Q-Fan Control 一節以獲得更多資訊。

EZ Tuning 精靈（F11）

這個按鈕位在功能表列的上方，用來查看和調整系統的超頻設定，也可以讓您將主機板的 SATA 模式從 AHCI 變更為 RAID 模式。



請參考 3.2.4 EZ Tuning Wizard 一節以獲得更多資訊。

快速筆記 (F9)

按下此按鈕可讓您針對已在 BIOS 中進行的設定輸入筆記。



- 快速筆記不支援以下鍵盤功能：刪除、剪下、複製與貼上。
- 您只能使用英文字母與數字來輸入筆記。

快速鍵

這個按鈕位在功能表列的上方，包含有 BIOS 程式設定的導引方向鍵，使用箭頭按鍵來選擇選單中的項目並變更設定。

捲軸

在選單畫面的右方若出現捲軸，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。

線上操作說明

在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。使用 <F12> 按鍵來抓取 BIOS 螢幕畫面，並儲存至攜帶式儲存裝置。

設定值

此區域顯示選單項目的設定值。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前執行狀態，並無法更改，此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示。

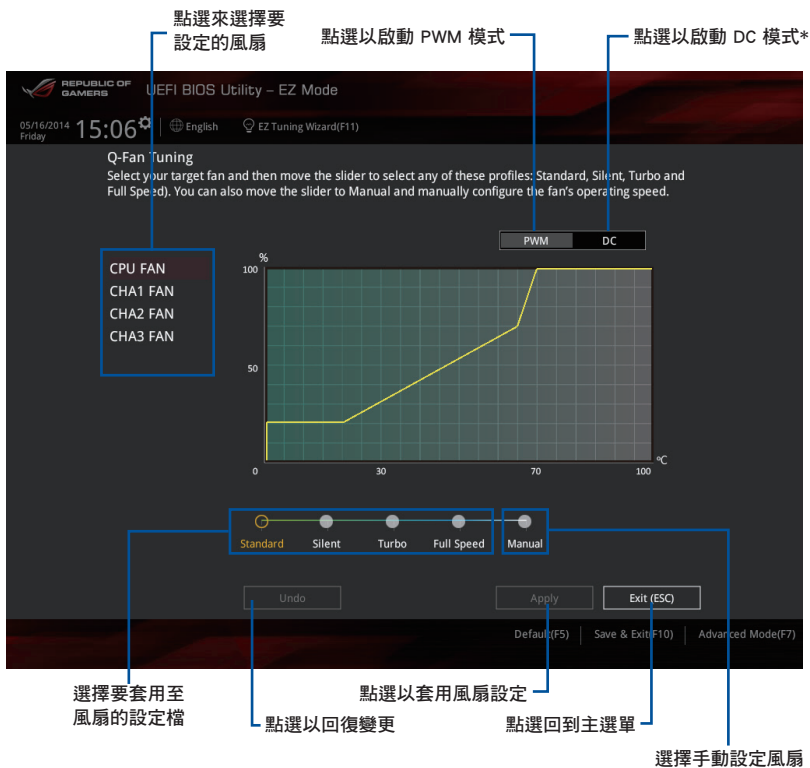
設定值被選擇後以反白顯示。要改變設定值請選擇此項目，並按下 <Enter> 鍵以顯示設定值列表。

上次修改的設定按鈕

按下此按鈕可檢視您在 BIOS 設定中上一次所做的修改項目。

3.2.3 Q-Fan Control

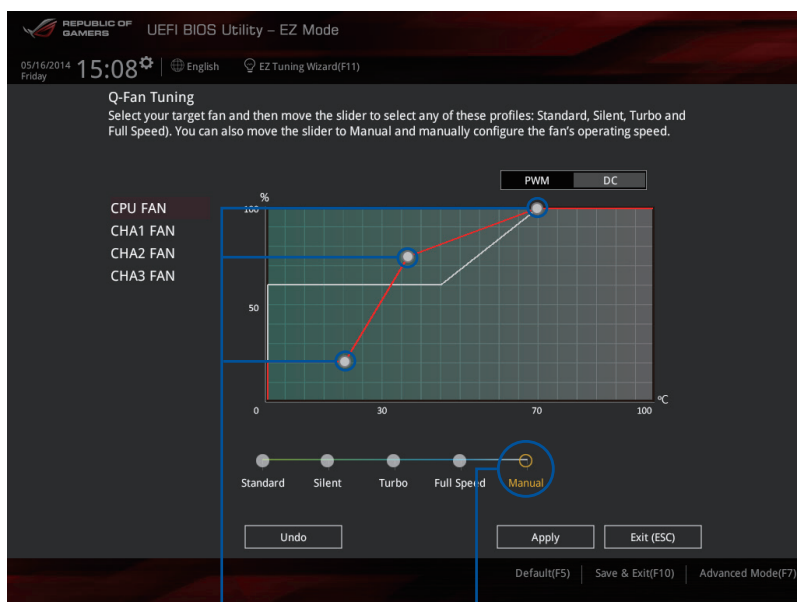
Q-Fan Control 用來設定風扇設定檔，或手動設定處理器與機殼風扇的運作速度。



* 只有 CPU 風扇可以切換為 DC 模式或 PWM 模式。

手動設定風扇

從設定檔清單中選擇 **Manual** 來手動設定風扇運作的速度。



速度點

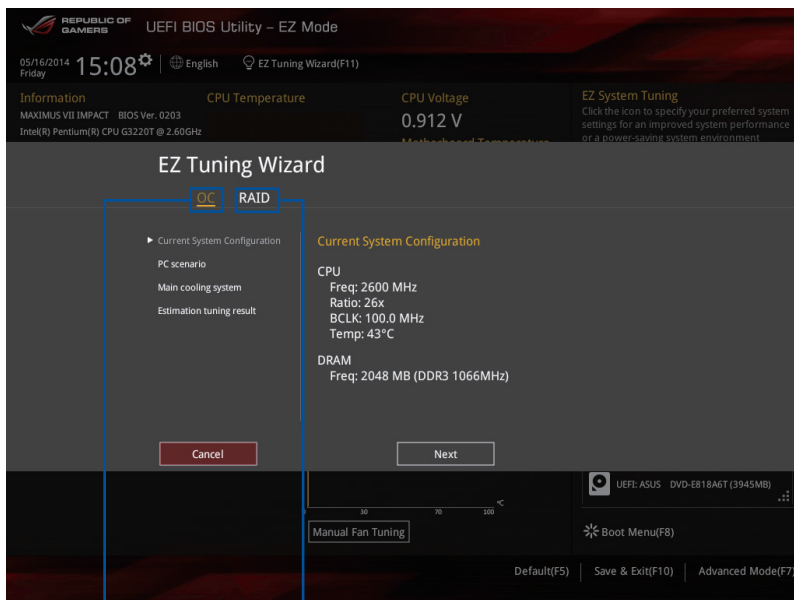
點選或輕觸以手動設定風扇

請依照以下步驟設定風扇：

1. 選擇想要設定的風扇並查看該風扇現在的狀況。
2. 點選並拖曳速度點來調整風扇的運作速度。
3. 點選 **套用 (Apply)** 以儲存變更然後點選 **Exit (ESC)**。

3.2.4 EZ Tuning 精靈

EZ Tuning 精靈用來超頻處理器和記憶體模組、電腦使用與處理器風扇至最佳設定。透過這個功能您也可以輕鬆設定系統的 RAID 功能。



系統超頻設定

RAID 設定

調整系統設定

請依照以下步驟調整設定：

1. 在鍵盤按下 <F11> 鍵或在 BIOS 程式畫面中點選 **EZ Tuning Wizard(F11)** 來啟動 EZ Tuning 精靈視窗，然後點選 **下一步 (Next)**。
2. 選擇電腦狀態為 **Daily Computing** 或 **Gaming/Media Editing**，然後點選 **下一步 (Next)**。
3. 選擇安裝的處理器風扇類型 (**Box cooler**、**Tower cooler** 或 **Water cooler**) 然後點選 **下一步 (Next)**。

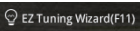


若是無法確定處理器風扇類型，點選 **我不確定 (I'm not sure)**，系統將會自動偵測處理器風扇類型。

4. 點選 **下一步 (Next)** 然後點選 **確定 (Yes)** 來確認自動調整。

建立 RAID

請依照以下步驟建立 RAID：

1. 在鍵盤按下 <F11> 鍵或在 BIOS 程式畫面中點選  來啟動 EZ Tuning 精靈視窗，然後點選 下一步 (Next)。
2. 點選 RAID 然後點選 下一步 (Next)。



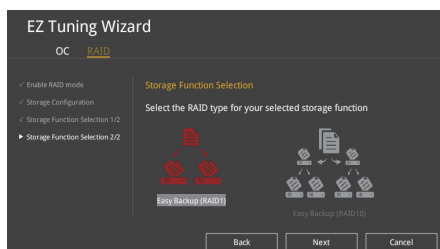
- 請確認硬碟中沒有已存在的 RAID 磁碟。
- 請確認硬碟已經連接至 Intel® SATA 連接埠。

3. 選擇 RAID 的儲存類型為 Easy Backup 或 Super Speed，然後點選 下一步 (Next)。

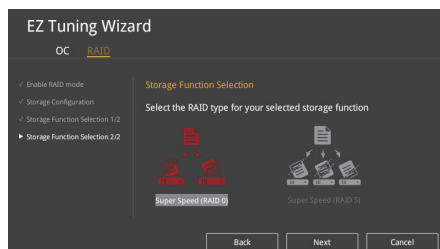
- a. 若為 Easy Backup，點選 下一步 (Next) 然後選擇從 Easy Backup (RAID1) 或 Easy Backup (RAID10)。



若您安裝了四個硬碟，可以只選擇 Easy Backup (RAID 10)。



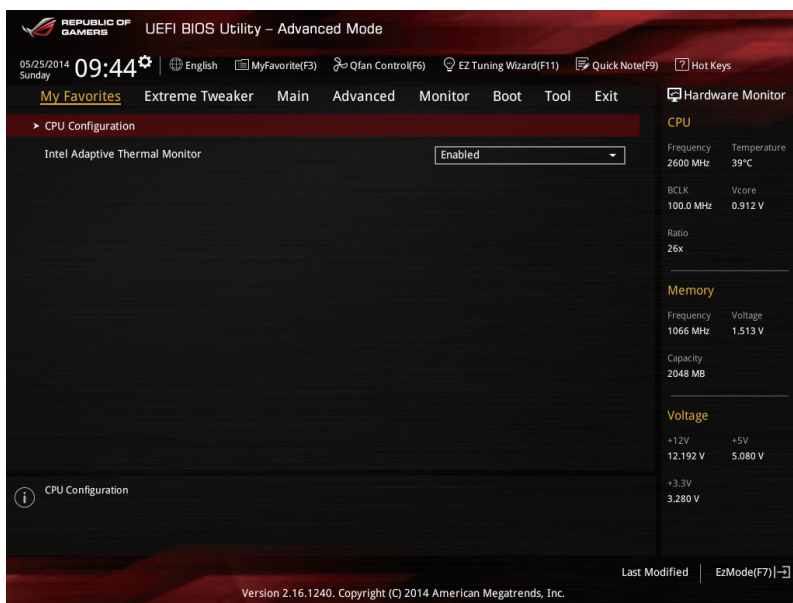
- b. 若為 Super Speed，點選 下一步 (Next) 然後選擇從 Super Speed (RAID0) 或 Super Speed (RAID5)。



4. 選擇好 RAID 類型後，點選 下一步 (Next) 然後再點選 確定 (Yes) 來繼續 RAID 設定。
5. 完成 RAID 設定後，點選 Yes 離開 RAID 設定，然後再點選 OK 來重新啟動系統。

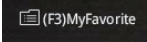
3.3 我的最愛（My Favorites）選單

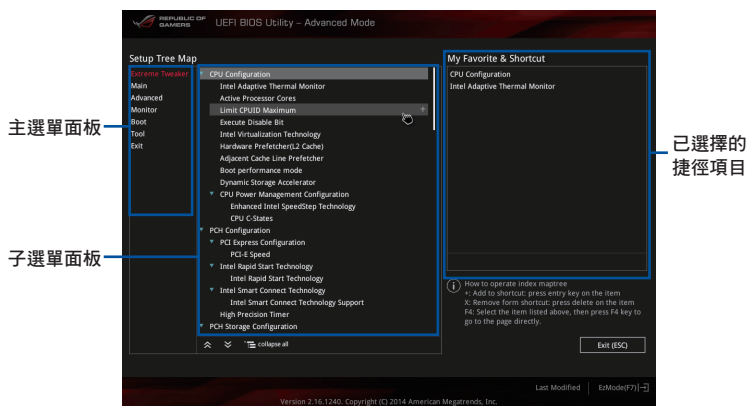
本選單是專屬您個人空間，讓您在此輕易存入和讀取您所喜愛的 BIOS 項目。



新增項目至我的最愛

請依照以下步驟新增項目至我的最愛：

1. 在鍵盤按下 <F3> 鍵或在 BIOS 程式畫面中點選  來啟動設定樹狀圖畫面。
2. 在設定樹狀圖畫面中選擇想要儲存至我的最愛的 BIOS 項目。



3. 從主選單面板選擇項目，然後點選子選單中想要儲存至我的最愛的選項，再點選或輕觸  或是按下 <Enter> 按鍵。



以下項目無法加入至我的最愛：

- 有子選單的項目。
- 使用者自訂項目，例如：語言、開機裝置順序。
- 設定項目，例如：記憶體 SPD 資訊、系統時間與日期。

4. 點選 Exit (ESC) 或按下 <esc> 鍵來關閉樹狀圖視窗。
5. 到我的最愛選單查看已儲存的 BIOS 項目。

3.4 Extreme Tweaker 選單

本選單可讓您設定超頻功能的相關選項。

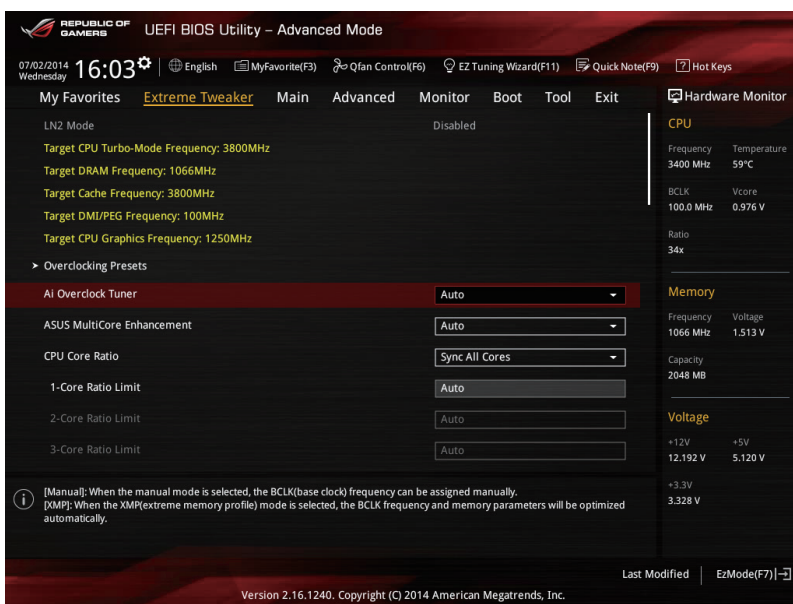


注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的設定值將導致系統功能異常。



以下項目中所預設的數值，可能會隨您所安裝在主機板上的 CPU 型式與記憶體模組而有所不同。

將捲軸往下捲動來顯示以下項目。



Overclocking Presets [Auto]

本項目用來載入各種預設的超頻設定，您可以從以下這些項目選擇超頻的預設值。

Load Gamer's OC Profile

設定值有：[OK] [Cancel]。

Load 82 BCLK Profile

設定值有：[OK] [Cancel]。

Load 190 BCLK Profile

設定值有：[OK] [Cancel]。

Load 195 BCLK Profile

設定值有：[OK] [Cancel]。

Load 200 BLCK Profile

設定值有：[OK] [Cancel]。

Load 3700 DRAM Freq. with 2x4GB in CHA

設定值有：[OK] [Cancel]。

Load 3800 DRAM Freq. with 2x4GB in CHA

設定值有：[OK] [Cancel]。

Load 3842 DRAM Freq. with 2x4GB in CHA

設定值有：[OK] [Cancel]。

Load 3900 DRAM Freq. with 2x4GB in CHA

設定值有：[OK] [Cancel]。

Load 3930 DRAM Freq. with 2x4GB in CHA

設定值有：[OK] [Cancel]。

Ai Overclock Tuner [Auto]

本項目可以讓您設定 CPU 的超頻選項來達到您所想要的 CPU 內頻。請選擇以下任一種預設的超頻選項：

- | | |
|----------|--|
| [Auto] | 自動載入系統最佳化設定值。 |
| [Manual] | 可讓您獨立設定超頻參數。 |
| [X.M.P.] | 若您安裝的記憶體有支援 eXtreme Memory Profile (X.M.P.) 技術，請選擇本項目來設定記憶體參數有效運作。 |



- 當您安裝支援 eXtreme Memory Profile [X.M.P.] 技術的記憶體模組時，才會顯示 [X.M.P.] 設定選項。
- 以下項目只有在 Ai Overclocking Tuner 設定為 [Manual] 或 [X.M.P.] 時才會顯示。

CPU Strap [Auto]

本項目提供您選擇一個接近目標 BCLK (基本時脈) 的 strap，或按照原本設定為 [Auto] 來讓 BIOS 自動決定。設定值有：[Auto] [100MHz] [125MHz] [167MHz] [250MHz]。

PLL Selection [Auto]

本項目設定 LC PLL 為預設值以獲得更好的穩定度。當 BCLK (基本時脈) 已經超過 100MHz 很多時請選擇 SB PLL。這項設定可能會影響其他需要精確時脈頻率的裝置。設定值有：[Auto] [LC PLL] [SB PLL]。

Filter PLL [Auto]

在當執行高或低 BCLK 時，提供您選擇 BCLK (基本時脈) 模式。設定值有：[Auto] [Low BCLK Mode] [High BCLK Mode]。

BCLK Frequency [100.0]

提供您設定 BCLK 頻率以增強系統效能。使用 <+> 或 <-> 鍵以調整數值。數值的範圍為從 80.0MHz 至 300.0MHz。



建議您依照處理器規格設定數值，設定過高的數值可能造成處理器永久性的損害。



當 Ai Overclocking Tuner 設為 [X.M.P.] 且安裝支援 XMP 模式的記憶體模組時才會顯示。

ASUS MultiCore Enhancement [Auto]

[Auto] 透過華碩核心比率的設定，可以獲得最佳超頻效能的最大值。

[Disabled] 本項目用來設定預設的核心比率。

CPU Core Ratio [Sync All Cores]

本項目用來設定 CPU 比值與自動同步、每個核心或所有核心。設定值有：[Auto] [Sync All Cores] [Per Core]



當 CPU Core Ratio 設定為 [Sync All Cores] 時會出現以下項目：

1-Core Ratio Limit [Auto]

選擇 [Auto] 以套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定，或是手動指定 1-Core Ratio Limit 數值高於或等於 2-Core Ratio Limit。



當 CPU Core Ratio 設定為 [Per Core] 時會出現以下項目：

1-Core Ratio Limit [Auto]

選擇 [Auto] 以套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定，或是手動指定 1-Core Ratio Limit 數值高於或等於 2-Core Ratio Limit。

2-Core Ratio Limit [Auto]

選擇 [Auto] 以套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定，或是手動指定 2-Core Ratio Limit 數值高於或等於 3-Core Ratio Limit。



若要指派一個數值給 2-Core Ratio Limit，請勿將 1-Core Ratio Limit 設定為 [Auto]。

3-Core Ratio Limit [Auto]

選擇 [Auto] 以套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定，或是手動指定 3-Core Ratio Limit 數值高於或等於 4-Core Ratio Limit。



若要指派一個數值給 3-Core Ratio Limit，請勿將 1-Core Ratio Limit 與 2-Core Ratio Limit 設定為 [Auto]。

4-Core Ratio Limit [Auto]

選擇 [Auto] 以套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定，或是手動指定 4-Core Ratio Limit 數值高於或等於 3-Core Ratio Limit。



若要指派一個數值給 4-Core Ratio Limit，請勿將 1-Core Ratio Limit、2-Core Ratio Limit 與 3-Core Ratio Limit 設定為 [Auto]。

Min CPU Cache Ratio [Auto]

本項目用來設定處理器的非核心比值至可能的最小值。使用 <+> 與 <-> 按鍵來調整數值。變更的範圍會依安裝的處理器而異。

Max CPU Cache Ratio [Auto]

本項目用來設定處理器的非核心比值至可能的最大值。使用 <+> 與 <-> 按鍵來調整數值。變更的範圍會依安裝的處理器而異。

Internal PLL Overvoltage [Auto]

本項目用來設定 Internal PLL 電壓，讓 K 型號的處理器能獲得最大的超頻效能。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [Auto]

本項目用來設定 BCLK 頻率至 DRAM 頻率倍頻。

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| [Auto] | BCLK 頻率至 DRAM 頻率設為最佳化設定值。 |
| [100:100] | BCLK 頻率至 DRAM 頻率倍頻設定為 100:100。 |
| [100:133] | BCLK 頻率至 DRAM 頻率倍頻設定為 100:133。 |

DRAM Frequency [Auto]

本項目可以讓您設定記憶體運作頻率。設定選項會隨著 BCLK（基礎時脈）Frequency 設定值變動。

Xtreme Tweaking [Disabled]

本項目會增強部分測試效能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU Level Up [Auto]

提供您選擇 CPU 層級，且這個可選擇的參數會依照所選擇的 CPU level 而有自動調整。



CPU Level 數值會因您實際安裝的處理器而有所不同。

EPU Power Saving Mode [Disabled]

華碩 EPU 可以將處理器設定為最小能耗，啟動本功能來設定較低的 CPU VCCIN 與 Vcore 電壓，以達到最佳能源節省狀態。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

DRAM Timing Control

本項目提供設定 DRAM 時脈控制功能，可以使用 <+> 和 <-> 鍵來調整數值。若要回復至預設值，請使用鍵盤輸入 [auto]，然後按下 <Enter> 鍵。

Memory Presets

本項目提供選擇與載入記憶體預設值或時脈參數配置檔。此為由 ROG OC 專家團隊提供記憶體預設配置，讓使用者可以在進行超頻或調整 DRAM 之前載入配置檔。

Load 2x2GB Elpida Hyper 1.8V 2133

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB PSC 1.65V 2400

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB 1T PSC 1.85V 2400

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB PSC 1.85V 2600

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB LN2 PSC 1.85V 2600

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB BBSE 1.65V 2200

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB BBSE 1.85V 2400

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x2GB LN2 BBSE 2.0V 2600

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Samsung 1.65V 2666

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Samsung 1.85V 2666

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Samsung 1.85V 2666

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Samsung 1.85V 2800

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix 1.65V 2600

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix 1.85V 2600

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix 1.85V 2750

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB LN2 Hynix 2.0V 2800

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix Single-sided 1.65V 2400

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix Single-sided 1.85V 2400

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB New Single-sided 1.85V 3000

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x8GB Samsung 1.65V 2400

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x8GB Samsung 1.80V 2600

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x8GB Hynix 1.85V 2600

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x8GB New Hynix 1.85V 2933

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix MRF 1.75V 2933

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2x4GB Hynix MRF 1.75V 3100

設定值有：[Yes] [No]。

Load 2GB RAW MHz

設定值有：[Yes] [No]。

Load 4GB/8GB RAW MHz

設定值有：[Yes] [No]。

Maximus Tweak [Auto]

[Auto] 提供系統設定記憶體相容性、超頻與系統效能。

[Mode 1] 協助系統內的記憶體相容。

[Mode 2] 協助超頻與穩定系統效能。

Primary Timings

DRAM CAS# Latency [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [31]。

DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [31]。

DRAM RAS# PRE Time [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [31]。

DRAM RAS# ACT Time [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM COMMAND Rate [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [2]。

Latency Boundary A [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [28]。

Latency Boundary B [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [14]。

Latency Compensator [Auto]

本項目若啟用後可增強超頻效能。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

Secondary Timings

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM REF Cycle Time [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [511]。

DRAM Refresh Interval [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [65535]。

DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [16]。

DRAM READ to PRE Time [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [255]。

DRAM WRITE to READ Delay [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM CAS# Write Latency [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [31]。

RTL IOL control

DRAM RTL Initial Value [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHA_R0D0) [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHA_R0D1) [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHA_R1D0) [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHA_R1D1) [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHB_R0D0) [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHB_R0D1) [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHB_R1D0) [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM RTL (CHB_R1D1) [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [63]。

DRAM IO-L (CHA_R0D0) [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHA_R0D1) [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHA_R1D0) [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHA_R1D1) [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHB_R0D0) [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHB_R0D1) [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHB_R1D0) [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

DRAM IO-L (CHB_R1D1) [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

Third Timings

tRDRD [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [7]。

tRDRD_dr [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

tRDRD_dd [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

tWRRD [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [63]。

tWRRD_dr [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

tWRRD_dd [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

tWRWR [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [7]。

tWRWR_dr [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

tWRWR_dd [Auto]

設定値有：[Auto] [1] - [15]。

Dec. WRD

設定值有：[Auto] [0] - [1]。

tRDWR [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [31]。

tRDWR_dr [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [31]。

tRDWR_dd [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [31]。

MISC

Eventual DRAM Voltage

本項目可以設定在進入作業系統前重新指派 DRAM 電壓。使用 <+> 與 <-> 按鍵來調整數值。數值會依照安裝的處理器而異。

MRC Fast Boot [Auto]

本項目提供啟用、關閉或自動設定 MRC 快速開機功能。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

DRAM CLK Period [Auto]

本項目用來選擇記憶體時脈週期。設定值有：[Auto] [1] - [14]。

Channel A DIMM Control [Enable Bot...]

提供您啟用或關閉 Channel A 記憶體插槽採用以下的設定值。設定值有：[Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

Channel B DIMM Control [Enable Bot...]

提供您啟用或關閉 Channel B 記憶體插槽採用以下的設定值。設定值有：[Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

Scramble Setting [Optimized (ASUS)]

將本項目設定為 [Optimized (ASUS)] 以增強系統穩定性。設定值有：[Optimized (ASUS)] [Default (MRC)]。

MCH Full Check [Auto]

設定本項目為 [Enabled]，可以增強系統穩定性。設定為 [Disabled]，則可以增強 DRAM 超頻的相容性：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

DQ Sense Amplifier [Auto]

通常用在協助降低超頻與過電壓。設定值有：[Auto] [+16] - [-29]。

DQS Sense Amplifier [Auto]

通常用在協助降低超頻與過電壓。設定值有：[Auto] [+16] - [-29]。

CMD Sense Amplifier [Auto]

通常用在協助降低超頻與過電壓。設定值有：[Auto] [+16] - [-29]。

DRAM Swizzling Bit 0-4 [Auto]

將本項目設定為 [Enabled] 以增強超頻能力。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

RAW MHz Aid [Auto]

將本項目設定為 [Enabled] 以增強超頻能力但會妥協於系統效能。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

IC Optimizer [Auto]

使用獨特的 IC 記憶體模組時，將本項目設定為 [Enabled] 以增強超頻能力。設定值有：[Auto] [4GB Samsung] [4GB New Hynix] [4GB Old Hynix]。

DRAM Additional Training [Auto]

將本項目設定為 [Enabled] 以增強記憶體超頻能力。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

Skew Control

以下的子項目可讓您獲得最佳的記憶體超頻能力與穩定性。

Transmitter Rising Slope [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [31]。

Transmitter Falling Slope [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [31]。

Transmitter Control Time [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [31]。

Receiver Rising Slope [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [31]。

Receiver Falling Slope [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [31]。

Receiver Control Time [Auto]

設定值有：[Auto] [0] - [31]。

ODT RTT WR (CHA) [Auto]

設定值有：[Auto] [0 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [120 DRAM Clock]。

ODT RTT NOM (CHA) [Auto]

設定值有：[Auto] [0 DRAM Clock] [20 DRAM Clock] [30 DRAM Clock] [40 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [120 DRAM Clock]。

ODT RTT WR (CHB) [Auto]

設定值有：[Auto] [0 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [120 DRAM Clock]。

ODT RTT NOM (CHB) [Auto]

設定值有：[Auto] [0 DRAM Clock] [20 DRAM Clock] [30 DRAM Clock] [40 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [120 DRAM Clock]。

GPU.DIMM Post

本項目自動偵測和顯示安裝的 PCIe 裝置與記憶體狀態。若該欄位顯示為 N/A，則表示該插槽並未安裝此裝置。

External DIGI+ Power Control

CPU Load-Line Calibration [Auto]

Load-line 是根據 Intel® 所訂立之 VRM 規格，其設定值將影響 CPU 電壓。CPU 運作電壓將依 CPU 的負載呈比例性遞減，當您將此項目的設定值設定越高時，將可提高電壓值與超頻能力，但會增加 CPU 及 VRM 的溫度。請從 Level 1 至 9 來調整處理器電源電壓從 0% 至 125%。設定值有：[Auto] [Level 1] - [Level 9]。



實際提昇的效能將視 CPU 型號而異。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

CPU VRM Switching Frequency [Auto]

本項目會影響 VRM 暫態響應速度與元件溫度的產生。選擇 [Manual] 設定較高的頻率可以獲得較快的暫態響應速度。設定值有：[Auto] [Manual]。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。



以下項目只有在 CPU VRM Switching Frequency 設定為 [Manual] 時才會出現。

Fixed CPU VRM Frequency (KHz) [300]

本項目可讓您設定固定的 VRM 頻率。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。數值以 50KHz 為間隔，變更的範圍由 300KHz 至 1000KHz。



當已選擇手動模式時，請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。



以下項目只當 CPU VRM Switching Frequency 設為 [Auto] 時才會出現。

VRM Spread Spectrum [Disabled]

本項目可讓您增加系統穩定性。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

CPU Power Phase Control [Auto]

本項目為依照 CPU 的需求控制電源相數。設定值有：[Auto] [Standard] [Optimized] [Extreme] [Manual Adjustment]。

[Auto]	設定相數控制為採預設值。
[Standard]	根據 CPU 自身的參數設定以決定電源相數。
[Optimized]	使用華碩最佳化參數設定。
[Extreme]	全相數電源模式。
[Manual Adjustment]	提供手動方式調整較高的相式響應以增加系統效能，或是較慢的相式響應以增加記憶體效率。



當本項目設定為 [Extreme] 與 [Manual Adjustment] 時，請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。



- 當 CPU Power Phase Control 設定為 [Extreme] 時，VRM Spread Spectrum 項目不會出現。
- 以下項目只有在 CPU Power Phase Control 設定為 [Manual Adjustment] 時才會出現。

Power Phase Response [Fast]

本項目用來設定 CPU 電力相式響應，當選擇一般模式時回應的時間會較長。設定值有：[Ultra Fast] [Fast] [Medium] [Regular]。

CPU Power Duty Control [T.Probe]

DIGI+ VRM Duty control 用來調整每個 VRM 相數的電流與散熱環境。

[T.Probe]	維持各相散熱平衡。
[Extreme]	維持各相電流平衡。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

CPU Current Capability [Auto]

本項目用來設定總電力範圍，同時擴展超頻頻率的範圍。設定值有：[Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]。



當系統超頻或是較高負載的 CPU 要獲得額外的電力支援時，請選擇較高的數值。

CPU Power Thermal Control [130]

較高的溫度帶給 CPU 電力更大的散熱範圍，並擴展超頻容忍度來增加超頻的潛力。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，變更的範圍從 130 至 151。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

CPU Input Boot Voltage [Auto]

開機時設定 VCCIN 為 CPU 開機權。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值為以 0.010V 為間隔，變更的範圍從 0.80V 到 2.440V。

DRAM Current Capability [100%]

本項目用來調整記憶體超頻的總電力，較高的數值提供更大的總電力範圍，同時擴充超頻頻率的範圍。設定值有：[100%] [110%] [120%] [130%]。

DRAM Switching Frequency [Auto]

本項目用來調整記憶體切換頻率。指派固定的高記憶體頻率來增加超頻的範圍，或低記憶體頻率以獲得較佳的系統穩定度。設定值有：[Auto] [Manual]。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

Tweakers' Paradise

子選單裡的項目用來設定處理器的倍頻與功能。

BCLK Tuning

VCCIN Shadow Voltage [Auto]

提供您設定 VCCIN 虛擬電壓。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值為以 0.010V 為間隔，變更的範圍從 0.800V 到 2.440V。

Termination Anti-Aliasing [Auto]

本項目啟用後，可以讓 PLL Termination Voltage 的變化更為順暢，以協助您產生一個較好的超頻結果。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

Initial PLL Termination Voltage [Auto]

初始電壓為 CPU BCLKs 終止。維持一個接近 CPU 輸入電壓等級將可以協助 BCLK 超頻。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值為以 0.00625V 為間隔，變更的範圍從 0.00V 到 3.00V。

PLL Termination Reset Voltage [Auto]

設定 PLL Termination Reset 電壓。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值為以 0.00625V 為間隔，變更的範圍從 0.00V 到 3.00V。

Eventual PLL Termination Voltage [Auto]

設定最終的 PLL 終端電壓。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值為以 0.00625V 為間隔，變更的範圍從 0.00V 到 3.00V。

PCH ICC Voltage [Auto]

整合式時脈控制器的電源供應器，較低的數值會比較好。

Clock Crossing VBoot [Auto]

這個瞬間電壓值為當上升至 BCLK DN 邊緣等同於下降至 BCLK DP 邊緣。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值為以 0.00625V 為間隔，變更的範圍從 0.1V 到 1.9V。

Clock Crossing Reset Voltage [Auto]

這個瞬間電壓值為當上升至 BCLK DN 邊緣等同於下降至 BCLK DP 邊緣。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值為以 0.00625V 為間隔，變更的範圍從 0.1V 到 1.9V。設定值有：[Auto] [0.1000] [1.9000]。

Clock Crossing Voltage [Auto]

這個瞬間電壓值為當上升至 BCLK DN 邊緣等同於下降至 BCLK DP 邊緣。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值為以 0.00625V 為間隔，變更的範圍從 0.1V 到 1.9V。

Internal CPU Power Management

這個子選單用來設定處理器倍頻與頻率。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

提供作業系統動態調整處理器電壓與核心頻率以降低耗電量與幫助散熱。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Turbo Mode [Enabled]

本項目提供您讓處理器核心在特定情況下採用比標示頻率更快的速度運作。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下項目只有在 **Turbo Mode** 設定為 [Enabled] 時才會顯示。

Turbo Mode Parameters**Long Duration Package Power Limit [Auto]**

提供您限制 Turbo Ratio 的持續時間超過 TDP (Thermal Design Power) 以獲得最大效能。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，數值的範圍為從 1W 到 4096W。

Package Power Time Window [Auto]

亦稱為 Power Limit 1，並且提供您維持在 Turbo Ratio 上的 TDP (Thermal Design Power) 時間視窗。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，數值的範圍為從 1 秒至 127 秒。

Short Duration Package Power Limit [Auto]

亦稱為 Power Limit 2，當封包電源超過 Power Limit 1 時，提供您快速的防護。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，數值的範圍為從 1W 至 4096W。



CPU Integrated VR Current Limit 項目只有在 Turbo Mode 設定為 [Enabled] 或 [Disabled] 時才會顯示。

CPU Integrated VR Current Limit [Auto]*

本項目用來設定較高的電流限值，以防止在超頻時的頻率和功率的限制。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值為以 0.125 為間隔，變更的範圍從 0.125 至 1023.875。

CPU Internal Power Switching Frequency

Frequency Tuning Mode [Auto]

提供您增加或降低內部穩壓器的開關頻率。降低的話有助於消耗較少的功率，或增加則會有助於電壓穩定。當本項目設為 [+] 或 [-] 時，會顯示 Frequency Tuning Offset 項目，且提供您可設定其數值範圍從 0% 至 6%。

CPU Internal Power Fault Control

Thermal Feedback [Auto]

當外部穩壓器的散熱條件超出門檻值時，允許處理器採取預防措施。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

CPU Integrated VR Fault Management [Auto]

當發生過電壓時，提供您預防 Fully Integrated Voltage Regulator 的跳脫。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。



進行超頻時，建議將本項目設定為 [Disabled]。

CPU Internal Power Configuration

CPU Integrated VR Efficiency Management [Auto]

當處理器處於低功率狀態時，允許您提高電源省電。在 Fully Integrated Voltage Regulator 所有高效能運作下則禁用此項目。設定值有：[Auto] [High Performance] [Balanced]。

Power Decay Mode [Auto]

提供您啟用這個項目以改善 Fully Integrated Voltage Regulator 如處理器進入低電流狀態。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

Idle Power-in Response [Auto]

提供您設定 Fully Integrated Voltage Regulator 為較慢的速率，如同進入手動操作模式。設定值有：[Auto] [Regular] [Fast]。

Idle Power-out Response [Auto]

提供您設定 Fully Integrated Voltage Regulator 為較慢的速率，如同退出手動操作模式。設定值有：[Auto] [Regular] [Fast]。

Power Current Slope [Auto]

提供您調整高速啟動相位電流平衡在負載瞬變期間時的漸變，以消除電流的不平衡。此會導致從靠近開關頻率的負載電流震盪。設定值有：[Auto] [LEVEL -4] - [LEVEL 4]。

Power Current Offset [Auto]

提供您增加或降低由處理器所偵測到的輸出電流。找到之間的平衡點，同時從以下選擇保持最佳調節的電流門檻。設定值有：[Auto] [100%] [87.5%] [75.0%] [62.5%] [50.0%] [37.5%] [25.0%] [12.5%] [0%] [-12.5%] [-25.0%] [-37.5%] [-50.0%] [-62.5%] [-75.0%] [-87.5%] [-100%]

Power Fast Ramp Response [Auto]

提供您增加以加強在瞬間負載的電壓調節器的響應。設定值有：[Auto] [0.00] - [1.50]。

CPU Internal Power Saving Control**Power Saving Level 1 Threshold [Auto]**

設定低數值以承受超頻限度並擴大超頻可能性、設定高數值以提供較佳的省電情形。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 1Amp 為間隔，變更的範圍從 0A 至 80A。

Power Saving Level 2 Threshold [Auto]

設定低數值以承受超頻限度並擴大超頻可能性、設定高數值以提供較佳的省電情形。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 1Amp 為間隔，變更的範圍從 0A 至 50A。

Power Saving Level 3 Threshold [Auto]

設定低數值以承受超頻限度並擴大超頻可能性、設定高數值以提供較佳的省電情形。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 1Amp 為間隔，變更的範圍從 0A 至 30A。

Fully Manual Mode [Enabled]

啟用或關閉支援透過 ROG Connect 或 OC Panel 的電壓控制。設定值有：[Enabled] [Disabled]。



以下項目只有在 Fully Manual Mode 設定為 [Enabled] 時才會顯示。

CPU Graphics Voltage [Auto]

本項目用來設定整合式繪圖處理器 (iGPU) 的電壓數量。當 iGPU 頻率增加時請提高電壓數量。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.01V 為間隔，變更的範圍從 0.8V 至 1.920V。

CPU System Agent Voltage [Auto]

本項目用來設定處理器系統代理的電壓源總量，包括 PCIE 控制器和電源控制元件。當 DRAM 頻率增加時請增加電壓總量。使用 <+> 或 <-> 鍵來調整數值，設定值以 0.003125V 為間隔，變更的範圍從 0.85V 至 2.20V。

CPU Analog I/O Voltage [Auto]

本項目用來設定處理器 I/O 類比部分的電壓源總量。當 DRAM 頻率增加時請增加電壓總量。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值以 0.003125V 為間隔，變更的範圍從 1.0V 至 2.20V。

CPU Digital I/O Voltage [Auto]

本項目用來設定處理器 I/O 連接埠數位部分的電壓饋電數量。設定值為依照安裝的處理器所得的標準數值。提高電壓來增強超頻能力。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.003125V 為間隔，變更的範圍從 1.0V 至 2.20V。



以下項目只有在 Fully Manual Mode 設定為 [Disabled] 時才會顯示。

CPU Core Voltage [Auto]

本項用來設定處理器核心的電壓源總量。當核心頻率增加時請增加電壓總量。設定值有：[Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]。



以下項目只有在 CPU Core Voltage 設定為 [Manual Mode] 時才會出現。

CPU Core Voltage Override [Auto]

本項目用來設定處理器核心電壓覆寫。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.001V 為間隔，變更的範圍從 0.001V 至 1.920V。



以下項目只有在 CPU Core Voltage 設定為 [Offset Mode] 時才會出現。

Offset Mode Sign [+]

[+] 設定正數值偏移電壓。

[-] 設定負數值偏移電壓。

CPU Core Voltage Offset [Auto]

本項目提供設定 CPU Core Voltage Offset 數值。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.001V 為間隔，變更的範圍從 0.001V 至 0.999V。



以下項目只有在 CPU Core Voltage 設定為 [Adaptive Mode] 時才會出現。

Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [Auto]

本項目用來設定在 turbo 模式時處理器核心的電壓總量，當設定高處理器核心頻率時請增加電壓總量，設定的電壓會受到 offset 數值的影響。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.001V 為間隔，變更的範圍從 0.001V 至 1.920V。

Total Adaptive Mode CPU Core Voltage [Auto]

本項目總和 CPU Core Voltage offset 與 Additional Turbo Mode CPU Core Voltage 選項的電壓。

CPU Cache Voltage [Auto]

本項目用來設定處理器非核心部份（包含快取）的電壓饋電數量。當環形控制器頻率增加時請提高電壓數量。設定值有：[Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]。



以下項目只有在 CPU Cache Voltage 設定為 [Manual Mode] 時才會出現。

CPU Cache Voltage Override [Auto]

本項目用來設定處理器快取電壓覆寫。預設值為依照安裝的處理器所得的標準數值。



以下項目只有在 CPU Core Voltage 設定為 [Offset Mode] 時才會出現。

Offset Mode Sign [+]

[+] 設定正數值偏移電壓。

[-] 設定負數值偏移電壓。

CPU Cache Voltage Offset [Auto]

本項目用來設定 CPU Cache Voltage Offset。預設值為依照安裝的處理器所得的標準數值。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.001V 為間隔，變更的範圍從 0.001V 至 0.999V。



以下項目只有在 CPU Core Voltage 設定為 [Adaptive Mode] 時才會出現。

Additional Turbo Mode CPU Cache Voltage [Auto]

本項目用來設定在 turbo 模式時處理器快取的電壓總量，當設定高處理器快取頻率時請增加電壓總量，設定的電壓會受到 offset 數值的影響。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.001V 為間隔，變更的範圍從 0.001V 至 1.920V。

Total Adaptive Mode CPU Cache Voltage [Auto]

本項目總和 CPU Cache Voltage offset 與 Additional Turbo Mode CPU Cache Voltage 選項的電壓。

CPU System Agent Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] 設定正數值偏移電壓。
- [-] 設定負數值偏移電壓。

CPU System Agent Voltage Offset [Auto]

本項目用來設定處理器系統代理的電壓饋電數量，包括 PCIe 控制器和電源控制元件。提高電壓來增強超頻能力。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.001V 為間隔，變更的範圍從 0.001V 至 0.999V。

CPU Analog I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] 設定正數值偏移電壓。
- [-] 設定負數值偏移電壓。

CPU Analog I/O Voltage Offset [Auto]

本項目用來設定處理器 I/O 連接埠類比部份的電壓饋電數量。預設值為依照安裝的處理器所得的標準數值。提高電壓來增強超頻能力。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.001V 為間隔，變更的範圍從 0.001V 至 0.999V。

CPU Digital I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] 設定正數值偏移電壓。
- [-] 設定負數值偏移電壓。

CPU Digital I/O Voltage Offset [Auto]

本項目用來設定處理器 I/O 連接埠數位部分的電壓饋電數量。設值為依照安裝的處理器所得的標準數值。提高電壓來增強超頻能力。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.001V 為間隔，變更的範圍從 0.001V 至 0.999V。

SVID Support [Auto]

當系統超頻時將本項目設定為 [Enabled]。關閉 SVID 支援以中斷處理器與外接電壓調節器的連線。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。



以下項目只有在 SVID Support 設定為 [Auto] 或 [Disabled] 時才會出現。

Initial CPU Input Voltage [Auto]

此為提供在 POST（開機自我測試）時的 CPU 初始 VCCIN。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.010V 為間隔，變更的範圍從 0.800V 至 2.440V。

Eventual CPU Input Voltage [Auto]

此為提供剛載入 CPU 前 CPU 的 VCCIN。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.010V 為間隔，變更的範圍從 0.80V 至 2.440V。

DRAM Voltage [Auto]

本項目用來設定記憶體電壓。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.005V 為間隔，變更的範圍從 1.20V 至 2.40V。



根據 Intel 處理器規格，記憶體電壓若是超過 1.65V 可能會對處理器造成永久損壞，建議您安裝電壓低於 1.65V 的記憶體以保護處理器。

PCH Core Voltage [Auto]

本項目用來設定 PCH（Platform Controller Hub）電壓。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.0625V 為間隔，變更的範圍從 0.70V 至 1.80V。



- CPU PLL Voltage、CPU Manual Voltage、CPU Offset Voltage、iGPU Manual Voltage、iGPU Offset Voltage、DRAM Voltage、VCCSA Voltage、VCCIO Voltage 和 PCH Voltage 將以不同顏色標示，代表高電壓設定下的危險程度。
- 系統可能需要一個更佳的冷卻系統（如水冷式散熱系統）以在高電壓設定下維持運作的穩定。

PCH VLX Voltage [Auto]

本項目用來設定 PCH 的 I/O 電壓。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.00625V 為間隔，變更的範圍從 0.8000V 至 2.0000V。

VTTDDR Voltage [Auto]

本項目用來設定 VTTDDR 電壓。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.00625V 為間隔，變更的範圍從 0.6000V 至 1.4000V。

DRAM CTRL REF Voltage [Auto]

本項目用來設定記憶體控制參考電壓。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.00500x 為間隔，變更的範圍從 0.39500x 至 0.63000x。

DRAM DATA REF Voltage on CHA/CHB [Auto]

本項目用來設定在通道 A 與 B 的記憶體控制參考電壓。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.00500x 為間隔，變更的範圍從 0.39500x 至 0.63000x。

CPU Spread Spectrum [Auto]

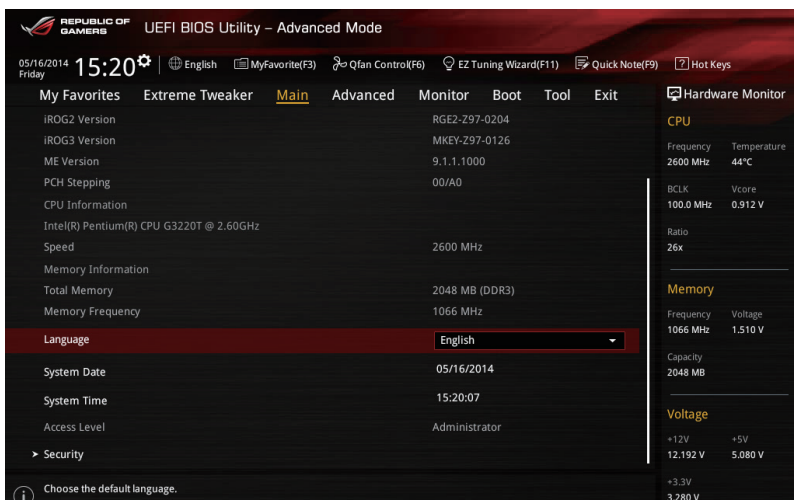
本項目用來增強 BCLK 超頻能力或降低由 BCLK 產生的 EMI 電磁波干擾。設定為 [Enabled] 可以降低 EMI 干擾，設定為 [Disabled] 則可以增強 BCLK 超頻能力。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

BCLK Recovery [Enabled]

本項目用來還原 BCLK（基本時脈）參數。設定值有：[Enabled] [Disabled] [Ignore]。

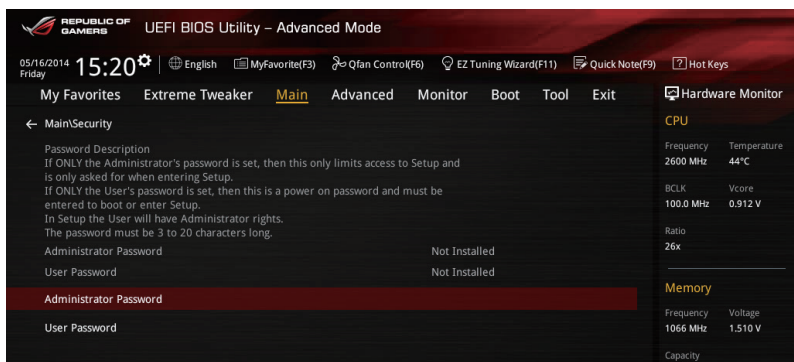
3.5 主選單（Main Menu）

當您進入 BIOS 設定程式的進階模式（Advanced Mode）時，首先出現的第一個畫面即為主選單。主選單顯示系統資訊概要，用來設定系統日期、時間、語言與安全設定。



安全性選單（Security）

本選單可以讓您改變系統安全設定。



- 若您忘記設定的 BIOS 密碼，可以採用清除 CMOS 即時鐘（RTC）記憶體。請參考 1.2.6 主機板上的內建按鈕與開關一節的說明。
- Administrator 或 User Password 項目預設值為 Not Installed，當您設定密碼之後將顯示為 [Installed]。

Administrator Password (設定系統管理員密碼)

當您設定系統管理員密碼後，建議您先登入您的帳戶，以免 BIOS 設定程式中的某些資訊無法檢視或變更設定。

請依照以下步驟設定系統管理員密碼 (Administrator Password)：

1. 請選擇 **Administrator Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Create New Password** 視窗輸入欲設定的密碼，輸入完成按下 <Enter>。
3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

請依照以下步驟變更系統管理員密碼 (Administrator Password)：

1. 請選擇 **Administrator Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Enter Current Password** 視窗輸入密碼並按下 <Enter>。
3. 由 **Create New Password** 視窗輸入新密碼，輸入完成按下 <Enter>。
4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

欲刪除系統管理員密碼時，請依照變更系統管理員密碼之步驟，但請在輸入/確認密碼視窗出現時，按下 <Enter> 鍵。當您刪除系統管理員密碼後，**Administrator Password** 項目將顯示為 **Not Installed**。

User Password (設定使用者密碼)

當您設定使用者密碼後，你必需登入您的帳戶才能使用 BIOS 設定程式。使用者密碼的預設值為 **Not Installed**，當您設定密碼後將顯示 **Installed**。

請依照以下步驟設定使用者密碼 (User Password)：

1. 請選擇 **User Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Create New Password** 視窗輸入欲設定的密碼，輸入完成按下 <Enter>。
3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

請依照以下步驟變更使用者密碼 (User Password)：

1. 請選擇 **User Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Enter Current Password** 視窗輸入密碼並按下 <Enter>。
3. 由 **Create New Password** 視窗輸入新密碼，輸入完成按下 <Enter>。
4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

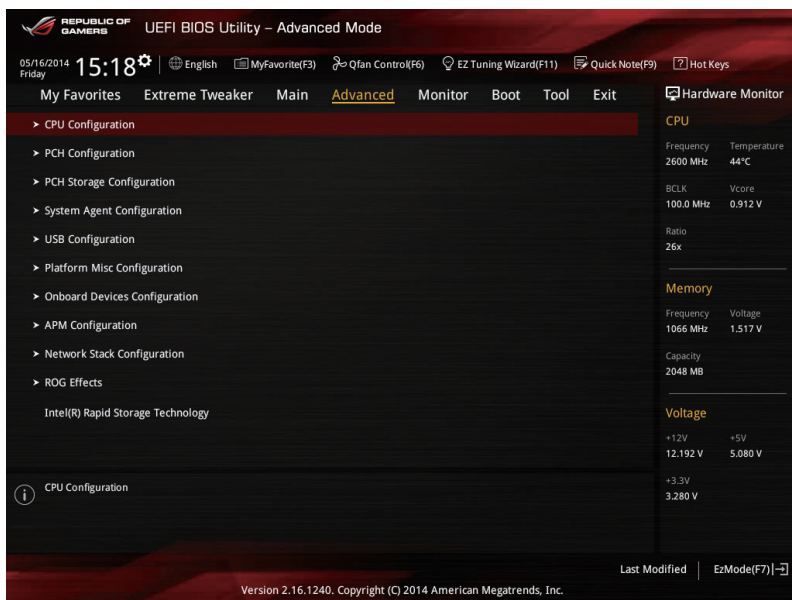
欲刪除使用者密碼時，請依照變更使用者密碼之步驟，但請在輸入/確認密碼視窗出現時，按下 <Enter> 鍵。當您刪除使用者密碼後，**User Password** 項目將顯示為 **Not Installed**。

3.6 進階選單（Advanced menu）

進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的細部設定。



注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損毀。

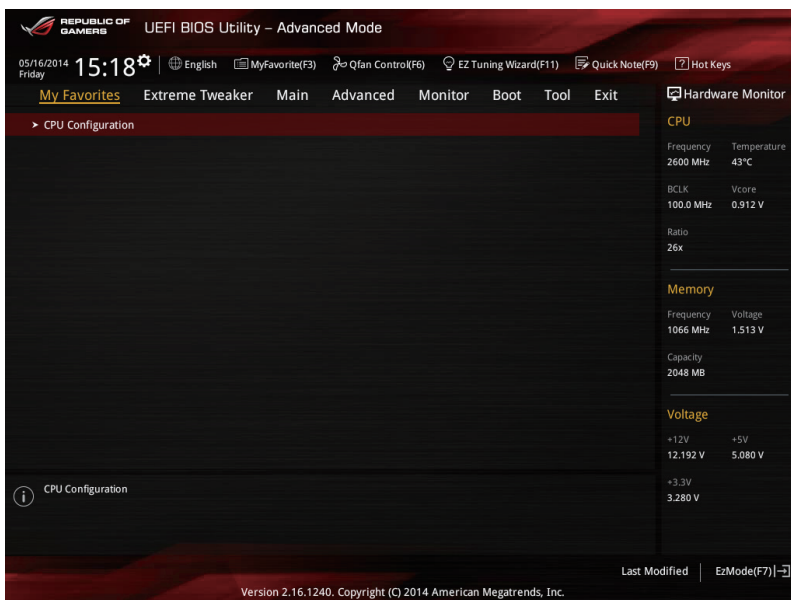


3.6.1 處理器設定 (CPU Configuration)

本項目可讓您得知中央處理器的各項資訊與變更中央處理器的相關設定。



以下畫面所顯示項目可能會因您所安裝處理器不同而有所差異。



Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

[Enabled] 啟動 CPU 散熱監控功能幫助散熱。

[Disabled] 關閉 CPU 散熱監控功能。

Active Processor Cores [All]

本項可以讓您設定在每個處理封包中啟用的處理器核心數量。設定值有：[All] [1]。

Limit CPUID Maximum [Disabled]

[Disabled] 關閉此功能。

[Enabled] 本項目可以讓系統無處理器 CPUID 功能支援時亦可正常啟動。

Execute Disable Bit [Enabled]

[Enabled] 啟動 No-Execution Page Protection 技術。

[Disabled] 強迫 XD 功能總是降低至 0。

Intel® Virtualization Technology [Disabled]

[Enabled] 啟動 Intel 虛擬技術 (Virtualization Technology) 讓硬體平台可以同時執行多個作業系統，將一個系統平台虛擬為多個系統。

[Disabled] 關閉此功能。

Hardware Prefetcher(L2 Cache) [Enabled]

[Enabled] 本項目可以讓硬體平台獨立和同步運作多重作業系統。

[Disabled] 關閉此功能。

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

[Enabled] 本項目可以讓硬體平台執行 Adjacent Cache Line Prefetch 功能。

[Disabled] 關閉此功能。

Boot Performance Mode [Max Non-Turbo Performance]

本項目用來讓您在作業系統切換前選擇 BIOS 設定的效能狀態。設定值有：[Max Non-Turbo Performance] [Max Battery] [Turbo Performance]。

Dynamic Storage Accelerator [Disabled]

本項目提供透過加速固態硬碟 (SSD) 效能的多重動態儲存電源調整功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]

CPU Power Management Configuration

本項目用來管理與設定 CPU 電力。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

本項為啟動或關閉 Intel EIST 技術 (Enhanced Intel® SpeedStep Technology)。

[Disabled] 處理器會以預設速度運作。

[Enabled] 處理器的速度則由作業系統控制。

Turbo Mode [Enabled]

本項目用來設定處理器在特定情況下以比標示頻率更快的速度運作。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU C States [Auto]

本項可讓您啟動或關閉 CPU C states。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。



以下項目只有在 CPU C States 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Enhanced C1 state [Enabled]

本項目可以讓處理器在閒置時降低電力消耗。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU C3 Report [Enabled]

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C3 報告給作業系統。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU C6 Report [Enabled]

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C6 報告給作業系統。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

C6 Latency [Short]

本項目可以讓您設定 C6 state 的 C6 延遲期間。設定值有：[Short] [Long]。

CFG lock

本項目用來啟動或關閉 MSR 0xE2 [15] CFG lock bit 功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Package C State Support [Auto]

本項目用來啟動或關閉 CPU C State 支援功能。設定值有：[Auto] [Enabled] [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [CPU C7] [CPU C7s]。

3.6.2 PCH 設定 (PCH Configuration)



PCI Express Configuration

本項目用來管理與設定 PCI Express 插槽。

PCI-E Speed [Auto]

本項目用來讓系統自動選擇 PCI Express 連接埠速度。設定為 [Gen1] 時，PCI-E 連接埠會以 PCI-E 1.0 速度運作。設定為 [Gen2] 時，PCI-E 連接埠會以 PCI-E 2.0 速度運作。設定值有：[Auto] [Gen1] [Gen2]

Intel Rapid Start Technology [Disabled]

本項目用來啟動或關閉 Intel® Rapid Start Technology 功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。



以下項目只有在 Intel Rapid Start Technology 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Entry on S3 RTC Wake [Enabled]

系統自動喚醒並設定為 Rapid Start Technology S3 模式。設定值有：[Enabled] [Disable]

Entry After [0]

本項目用來設定系統的即時鐘 (RTC) 喚醒功能為 S3 模式。設定值範圍從 0 分鐘 (立即) 至 120 分鐘。

Active Page Threshold Support [Enabled]

當磁碟容量不敷 Intel® Rapid Start Technology 使用時，系統自動進入睡眠模式。設定值有：[Enabled] [Disabled]



請確認快取磁區的容量大於總記憶體容量。

Active Memory Threshold [0]

當磁碟容量超過 Active Page Threshold 容量時，本項目支援 Intel Rapid Storage Technology。若設定為 0，會進入 Auto 模式並檢查磁碟容量是否足夠 S3 模式使用。

Hybrid Hard Disk Support [Disabled]

本項目用來啟動或關閉混合磁碟功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Intel Smart Connect Technology

ISCT Support [Disabled]

本項目用來讓系統支援 Intel Smart Connect Technology，當系統進入睡眠模式時會定期更新選定的應用程式。設定值有：[Enabled] [Disabled]

High Precision Timer [Enabled]

啟用或關閉 High Precision Event Timer 功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

3.6.3 PCH 儲存裝置設定 (PCH Storage Configuration)

當您進入 BIOS 設定程式時，BIOS 設定程式將自動偵測已安裝的 SATA 裝置。當未偵測到 SATA 裝置時將顯示 **Not Present**。

將捲軸往下捲動來顯示以下項目。



SATA Mode Selection [AHCI]

本項目可設定 Serial ATA 硬體裝置的相關設定。

- [Disabled] 關閉 SATA 功能。
- [IDE] 若要將 Serial ATA 作為 Parallel ATA 實體儲存介面，請將本項目設定為 [IDE]。
- [AHCI] 若要 Serial ATA 硬體裝置使用 Advanced Host Controller Interface (AHCI) 模式，請將本項目設定為 [AHCI]。AHCI 模式可讓內建的儲存裝置啟動進階的 Serial ATA 功能，藉由原生指令排序技術來提升工作效能。
- [RAID] 若要在 Serial ATA 硬碟設定 RAID 磁碟陣列，請將本項目設定為 [RAID]。



以下的項目僅當 SATA Mode Selection 設定為 [RAID] 時才會顯示。

Alternate ID [Disabled]

本項目為啟用或關閉 alternate ID 回報功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Aggressive LPM Support [Auto]

本項為啟動 PCH 強制進入連結電源狀態。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

S.M.A.R.T. Status Check [On]

S.M.A.R.T.（自動偵測、分析、報告技術，Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology）是一個監控軟體，可以監控您的硬碟，並在發生錯誤時於開機自我偵測（POST）時顯示錯誤訊息。設定值有：[On] [Off]。

Hot Plug [Disabled] (SATA6G_1 - SATA6G_4 [Red])

這些項目只有在 SATA Mode Section 設定為 [AHCI] 或 [RAID] 時才會顯示，並且提供您啟用或關閉支援 SATA Hot Plug（熱抽換）功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

3.6.4 系統代理設定 (System Agent Configuration)



CPU Display Audio [Enabled]

啟用或關閉 CPU 顯示音效支援功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Graphics Configuration

本項目用來選擇以 iGPU 或 PCIe 顯示裝置作為優先使用的顯示裝置。

Primary Display [Auto]

[Auto] 當偵測到 PCI-E 顯示卡，則設為主要顯示。

[CPU Graphics] 強制以 CPU 內建顯示為主要顯示。

[PCI-E] 強制以 PCI-E 顯示卡為主要顯示。

CPU Graphics Memory [Auto]

允許您選擇系統記憶體分配至 DVMT 5.0 的 CPU 圖形顯示使用量。設定值有：[Auto] [32M] [64M] [96M] [128M] [160M] [192M] [224M] [256M] [288M] [320M] [352M] [384M] [416M] [448M] [480M] [512M]。

Render Standby [Auto]

本項目用來啟動 Intel® Graphics Render Standby 功能來支援系統閒置時降低 iGPU 電力的消耗。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

CPU Graphics Multi-Monitor [Disabled]

本項目用來啟動 iGPU 多重顯示功能。iGPU 共享系統記憶體固定為 64MB。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

DMI Configuration

本項目用來設定 DMI (Direct Media Interface) 以 PCI-E 2.0 速度運作。

DMI Gen 2 [Auto]

設定為 [Enabled] 時，DMI 會以 PCI-E 2.0 速度運作。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

NB PCI-E Configuration

本項目用來設定 NB PCI Express 設定值。

PCIEx16 Link Speed [Auto]

本項目用來設定插槽 1 以 PCIEx16 速度運作。

[Auto] 系統會自動選擇 PCI-E x16 埠的速度。

[Gen1] PCI-EX16 埠會以 PCI-E 1.0 速度運作。

[Gen2] PCI-EX16 埠會以 PCI-E 2.0 速度運作。

[Gen3] PCI-EX16 埠會以 PCI-E 3.0 速度運作。

Memory Configuration

本項目用來設定記憶體設定參數。

Memory Scrambler [Enabled]

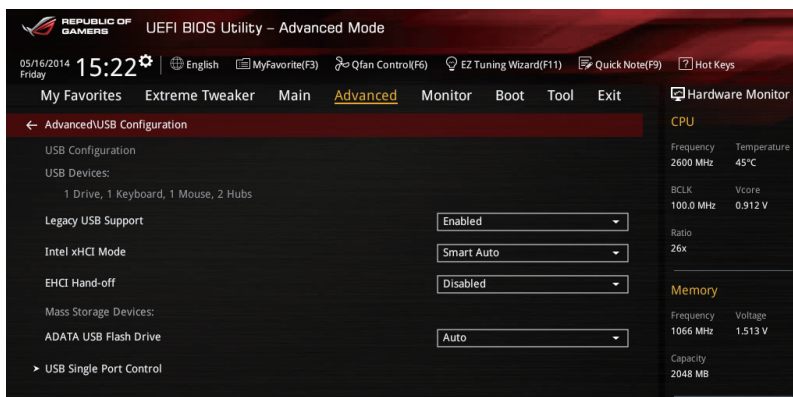
本項目用來啟動或關閉 Memory Scrambler 支援。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Memory Remap [Enabled]

本項目用來啟動指派記憶體大於 4GB。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

3.6.5 USB 裝置設定 (USB Configuration)

本選單可以讓您變更 USB 裝置的各項相關設定。



在 **USB Devices** 項目中會顯示自動偵測到的數值或裝置。若無連接任何裝置，則會顯示 **None**。

Legacy USB Support [Enabled]

- [Enabled] 啟動在傳統作業系統中支援 USB 裝置功能。
- [Disabled] USB 裝置只能在 BIOS 程式設定中使用，無法在啟動裝置列表中被偵測到。
- [Auto] 系統可以在開機時便自動偵測是否有 USB 裝置存在，若是，則啟動 USB 控制器。

Intel xHCI Mode [Smart Auto]

- [Auto] 當作業系統安裝有 xHCI 驅動程式，xHCI 會自動啟動並以 USB 3.0 模式運作。
- [Smart Auto] xHCI 驅動程式在系統自我偵測 (POST) 過程中與作業系統中都支援 USB 3.0 模式。
- [Enabled] 啟動 xHCI 控制器。
- [Disabled] 關閉 xHCI 控制器。

EHCI Hand-off [Disabled]



本項目預設為 [Disabled] 以供 EHCI (Enhanced host controller interface) 在作業系統底下的 EHCI 裝置支援。

- [Disabled] 支援在作業系統底下具備支援 EHCI 裝置的 EHCI。
- [Enabled] 在 BIOS 中啟用支援沒有 EHCI 功能的作業系統。

USB Single Port Control

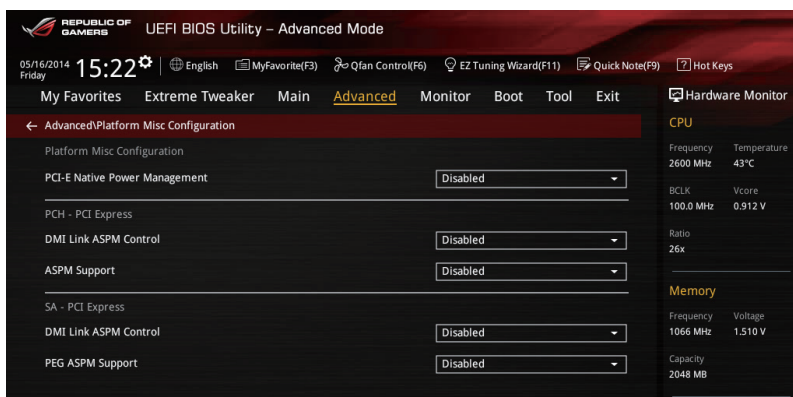
本項目用來啟動或關閉個別 USB 連接埠。



USB 連接埠的位置請參考 1.2.2 主機板結構圖 的說明。

3.6.6 平台各項設定 (Platform Misc Configuration)

本選單可讓您變更平台相關的各項設定。



PCI Express Native Power Management [Disabled]

本項目用來設定 PCI-E 的省電功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]



以下項目只有在 PCI Express Native Power Management 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Native ASPM [Disabled]

啟用本項目在 Windows Vista 作業系統環境，可以控制裝置的 ASPM (Active State Power Management) 支援。

[Enabled] 由 Vista 控制裝置的 ASPM 支援。

[Disabled] 由 BIOS 控制裝置的 ASPM 支援。

PCH - PCI Express 選項

DMI Link ASPM Control [Disabled]

本項目為設定 DMI Link 上北橋與南橋的 ASPM (Active State Power Management) 功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

ASPM Support [Disabled]

本項目用來選擇 ASPM state 的節能狀態。設定值有：[Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]。

SA - PCI Express 選項

DMI Link ASPM Control [Disabled]

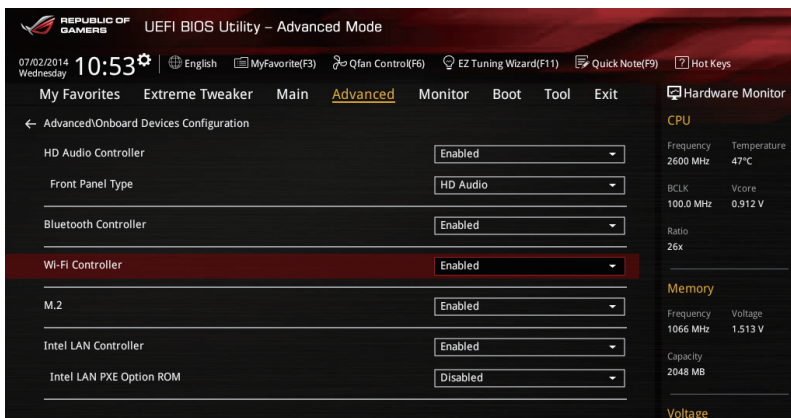
啟用 PCH 端的 ASPM 以支援節能。設定值有：[Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1]。

PEG ASPM Support [Disabled]

本項為選擇 ASPM state 節能狀態。設定值有：[Disabled] [Auto] [L0s] [L1] [L0sL1]。

3.6.7 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)

往下捲動可以看到更多的 BIOS 項目。



HD Audio Controller [Enabled]

[Enabled] 啟動高傳真音效控制器。

[Disabled] 關閉這個控制器。



以下選項只有在 HD Audio Controller 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Front Panel Type [HD Audio]

[HD Audio] 將前面板音效連接埠 (AAFP) 模式設定為高傳真音效。

[AC97] 將前面板音效連接埠 (AAFP) 模式設定為 legacy AC' 97。

Bluetooth Controller [Enabled]

[Enabled] 啟動內建的藍牙控制器。

[Disabled] 關閉內建的控制器。

Wi-Fi Controller [Enabled]

[Enabled] 啟動內建的 Wi-Fi 控制器。

[Disabled] 關閉內建的控制器。

M.2 [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 M.2 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Intel LAN Controller [Enabled]

[Enabled] 啟動 Intel LAN 網路控制器。

[Disabled] 關閉此控制器。

Intel LAN PXE OPROM [Disabled]

本項目僅當 Intel LAN Control 設定為 [Enabled] 時才會顯示，可以讓您開啟或關閉 Intel 網路控制器的 PXE Option Rom（PXE 隨選唯讀記憶體）。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



3.6.8 進階電源管理設定 (APM Configuration)



ErP Ready [Disabled]

在 S5 休眠模式下關閉某些電源，減少待機模式下電力的流失，以符合歐盟能源使用產品 (Energy Related Product) 的規範。網路喚醒功能 (WOL)、USB 喚醒功能、音效，及主機板上 LED 指示燈的電源將會關閉，您可能無法使用網路功能、USB 喚醒功能及音效提醒等。設定值有：[Disabled] [Enabled (S4+S5)] [Enabled (S5)]

Restore AC Power Loss [Power Off]

- [Power On] 系統在電源中斷之後重新開啟。
- [Power Off] 系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。
- [Last State] 將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。

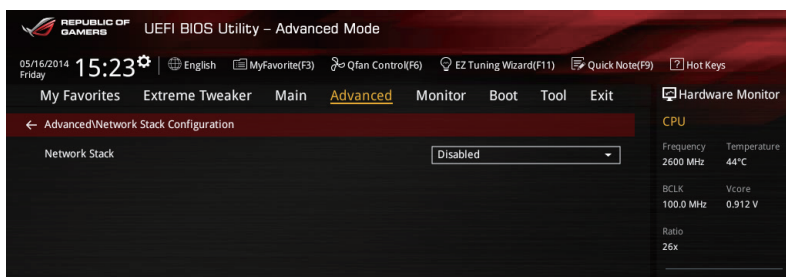
Power On By PCI-E/PCI [Disabled]

- [Disabled] 關閉透過 Intel/Realtek 網路裝置或其他已安裝的 PCIE 網路卡進行 PCIE/PCI 裝置的喚醒功能。
- [Enabled] 啟動透過 Intel/Realtek 網路裝置或其他已安裝的 PCIE 網路卡進行 PCIE/PCI 裝置的喚醒功能。

Power On By RTC [Disabled]

- [Disabled] 關閉即時時鐘 (RTC) 喚醒功能。
- [Enabled] 當您設為 [Enabled] 時，將出現 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 與 RTC Alarm Second 子項目，您可自行設定時間讓系統自動開機。

3.6.9 網路協定堆疊 (Network Stack)



Network Stack [Disable Link]

本項目用來啟動或關閉 UEFI 網路協定堆疊 (network stack) 功能。設定值有：[Disable Link] [Enable]。

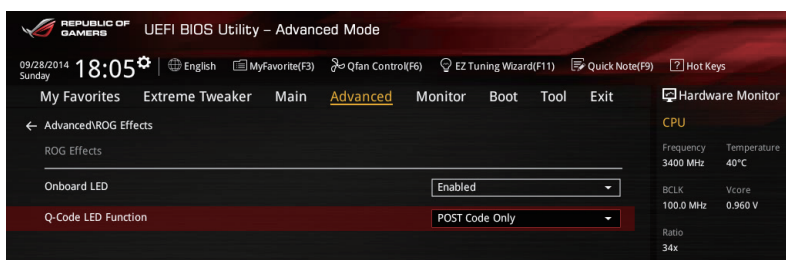


以下的項目只有在 Network Stack 設定為 [Enabled] 時才會顯示。

Ipv4/Ipv6 PXE Support [Enable]

本項目為啟用或關閉 Ipv4/Ipv6 PXE 支援功能。設定值有：[Disable Link] [Enabled]。

3.6.10 ROG Effects



Onboard LED [Enabled]

本項目提供您啟用或關閉主機板內建的指示燈。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

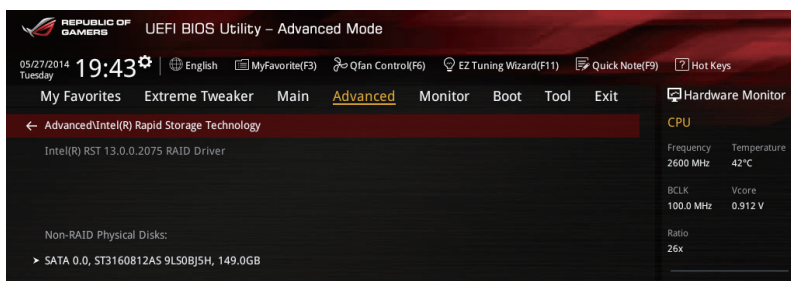
Q-Code LED Function [POST Code Only]

本項目設定 Q-Code 進入系統後顯示 CPU 溫度或是 Sonic SoundStage 設定檔。

[POST Code Only] 進入系統後顯示 Sonic SoundStage 設定檔。

[Auto] 進入系統後顯示 CPU 溫度。

3.6.11 Intel(R) Rapid Storage Technology



Create RAID Volume

本項目用來建立 RAID 磁區。



只有在至少一個硬碟連接至 Intel® SATA 連接埠並且設定為 RAID 模式時本項目才會出現。

Name [Volume1]

本項目用來輸入 RAID 設定中磁區名稱。



RAID 磁區名稱只能使用英文字母和數字，最多或少於 16 個字元。

RAID Level [RAID0(Stripe)]

本項目用來選擇 RAID 層級。設定值有：[RAID0(Stripe)] [RAID1(Mirror)] [RAID5(Parity)] [Recovery]。

Select Disks

本項目用來顯示已經連接並且適合作為 RAID 設定的 SATA 裝置。在下拉式列表中，選擇 X 來設定 RAID。

Strip Size: [32KB]

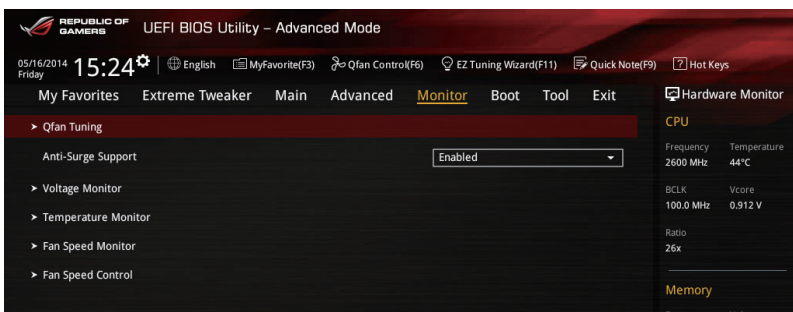
本項目用來選擇 RAID 設定的分割容量。設定值有：[4KB] [8KB] [16KB] [32KB] [64KB] [128KB]。

Capacity (MB): [0]

本項目用來設定 RAID 容量。

3.7 監控選單（Monitor menu）

監控選單可讓您檢視系統溫度/電力狀況，並且對風扇做進階設定。



Qfan Tuning

點選本項目會自動偵測最低速度並設定每個風扇的最小工作週期。

Anti Surge Support [Enabled]

本項為啟用過電壓保護（OVP）與低電壓保護（UVP）功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Voltage Monitor

CPU Core 0-1 Voltage; CPU Cache Voltage; CPU System Agent Voltage; CPU Analog I/O Voltage; CPU Digital I/O Voltage; CPU Input Voltage; DRAM Voltage; PCH Voltage; 3.3V Voltage; 5V Voltage; 12V Voltage

這些內建的硬體監控功能，會自動偵測經由內建電壓調節所輸出的電壓值。如果風扇並未連接至主機板，本項目會顯示 N/A。若是您不想顯示偵測這個項目，請按下 <Enter> 鍵並選擇 [Ignore]。

Temperature Monitor

CPU Temperature; MB Temperature; VRM Temperature [xxx°C/xxx°F]

本系列主機板具備了中央處理器、主機板的溫度感測器，可自動偵測並顯示目前的溫度。若您不想要顯示偵測的溫度，請按下 <Enter> 鍵並選擇 [Ignored]。

Fan Speed Monitor

CPU FAN Speed; Chassis FAN 1/2/3 Speed [XXXX RPM]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有中央處理器風扇的轉速 RPM（Rotations Per Minute）監控，所有的風扇都設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。若沒有安裝至主機板，則會顯示 [N/A]。若您不想顯示該項偵測的溫度值，請按下 <Enter> 鍵並選擇 [Ignore]。

CPU Q-Fan Control [Auto]

本項目用來設定 CPU Q-Fan 運作模式。

- [Auto] 偵測安裝的處理器風扇類型並自動切換控制模式。
- [PWM Mode] 在 PWM 模式啟動 CPU Q-Fan 控制來使用 4-pin 處理器風扇。
- [DC Mode] 當安裝 3-pin 的處理器風扇時，請選擇本項目來使用 Q-Fan 控制的 DC 模式。
- [Disabled] 關閉 CPU Q-Fan 控制功能。



以下的項目只有在 CPU Q-Fan Control 設為 [Auto]、[PWM Mode] 與 [DC Mode] 時才會出現。

CPU Fan Speed Low Limit [300 RPM]

本項目可以讓您設定 CPU Q-Fan Control 的功能及處理器風扇速度。設定值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]。

CPU Fan Profile [Standard]

本項目用來設定處理器風扇適當的效能。

- [Standard] 設定為 [Standard] 讓處理器風扇依據處理器的溫度自動調整。
- [Silent] 設定為 [Silent] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行環境。
- [Turbo] 設定為 [Turbo] 來獲得處理器風扇的最大轉速。
- [Manual] 設定為 [Manual] 來指派詳細的風扇轉速控制參數。



以下的項目只有在 CPU Fan Profile 設為 [Manual] 時才會出現。

CPU Upper Temperature [70]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器溫度的最大值。數值的變更範圍由 20°C 至 75°C。

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器風扇的最大工作週期。數值可能會隨著 Qfan 調整而異。

CPU Middle Temperature [25]

使用 <+> 與 <-> 鍵設定處理器的中間溫度，數值範圍依安裝的處理器而異。

CPU Fan Middle Duty Cycle(%) [20]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器風扇的中間工作週期。數值可能會隨著 Qfan 調整而異。

CPU Lower Temperature [20]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器溫度的最小值。數值的變更範圍由 20°C 至 75°C。

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器風扇的最小工作週期。數值可能會隨著 Qfan 調整而異。

Chassis Fan 1-3 Q-Fan Control [Enabled]

這些項目用來設定主機板機殼風扇的 Q-Fan control 為 DC 模式、PWM 模式或關閉 Q-Fan controls 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Chassis Fan 1-3 Speed Low Limit [300 RPM]

本項目用來關閉或設定機殼風扇警告轉度。設定值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]。

Chassis Fan 1-3 Profile [Standard]

本項目用來設定機殼風扇適當的效能。

- [Standard] 讓機殼風扇依據處理器的溫度自動調整。
- [Silent] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行環境。
- [Turbo] 獲得機殼風扇的最大轉速。
- [Manual] 指派詳細的風扇轉速控制參數。



以下項目只有在 Chassis Fan Profile 設為 [Manual] 時才會出現。

Chassis Fan 1-3 Upper Temperature [70]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼溫度的最大值。數值的變更範圍由 40°C 至 90°C。

Chassis Fan 1-3 Max. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的最大工作週期。數值可能會隨著 Qfan 調整而異。

Chassis Fan 1-3 Middle Temperature [45]

使用 <+> 與 <-> 鍵設定機殼風扇的中間溫度。

Chassis Fan 1-3 Middle Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的中間工作週期。數值可能會隨著 Qfan 調整而異。

Chassis Fan 1-3 Lower Temperature [40]

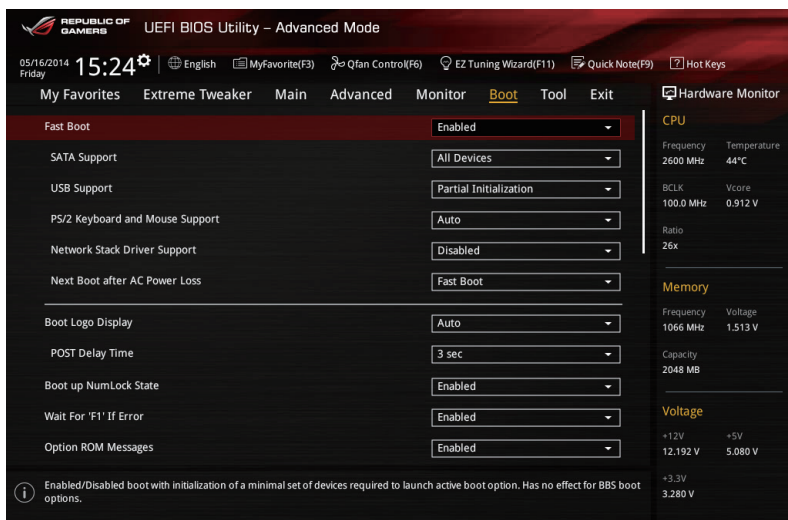
使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇溫度的最小值。數值可能會隨著 Qfan 調整而異。

Chassis Fan 1-3 Min. Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的最小工作週期。數值可能會隨著 Qfan 調整而異。

3.8 啟動選單 (Boot menu)

本選單可讓您改變系統啟動裝置與相關功能。



開機設定 (Boot Configuration)

Fast Boot [Enabled]

[Disabled] 系統返回正常開機速度。

[Enabled] 加速系統啟動速度。



以下的項目只有在 Fast Boot 設定為 [Enabled] 時才會出現。

SATA Support [All Devices]

[All Device] 所有連接至 SATA 連接埠的裝置在開機自我偵測 (POST) 過程中可以使用。

[Hard Drive Only] 只有連接至 SATA 連接埠的硬碟裝置在開機自我偵測 (POST) 過程中可以使用。

[Boot Drive Only] 只有連接至 SATA 連接埠的開機裝置在開機自我偵測 (POST) 過程中可以使用。

USB Support [Partial Initialization]

[Disabled] 所有 USB 裝置直到作業系統開啟後才可使用。

[Full Initialization] 所有 USB 裝置在作業系統環境及 POST 時均可使用。

[Partial Initialization] 在作業系統開啟前僅可使用 USB 鍵盤與滑鼠。

PS/2 Keyboard and Mouse Support [Auto]

提供您關閉或在 POST（開機自我測試）過程中可以完整控制 PS/2 裝置。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

Network Stack Driver Support [Disabled]

[Disabled] 在 POST 時略過載入網路協定堆疊驅動器。

[Enabled] 在 POST 時載入網路協定堆疊驅動器。

Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]

[Normal Boot] 在電源中斷後恢復至正常啟動速度。

[Fast Boot] 在電源中斷後加快啟動速度。

Boot Logo Display [Auto]

[Auto] 設定在開機自我偵測（POST）過程中的開機畫面。

[Full Screen] 設定在開機自我偵測（POST）過程中的開機畫面為全螢幕。

[Disabled] 關閉全螢幕個人化開機畫面功能。



以下項目只有在 Boot Logo Display 設為 [Auto] 與 [Full Screen] 時才會出現。

Post Delay Time [3 sec]

本項目可以讓您選擇 POST 的等候時間，以更快進入 BIOS。您可以在正常啟動下僅執行 POST 延後。數值的變更範圍由 0 秒至 10 秒。



本功能僅支援正常開機時使用。



以下項目只有在 Boot Logo Display 設為 [Disabled] 時才會出現。

Post Report [5 sec]

本項目可以讓您選擇 POST 的等候時間。設定值有：[1 sec] - [10 sec] [Until Press ESC]。

Bootup NumLock State [Enabled]

本項目用來啟動或關閉開機時 NumLock 鍵自動開啟的功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Wait For 'F1' If Error [Enabled]

當本項目設定為 [Enabled]，系統在開機過程出現錯誤訊息時，將會等待您按下 <F1> 鍵確認才會繼續進行開機程序。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Option ROM Messages [Enabled]

[Enabled] 選購裝置韌體資訊會在開機自我偵測時顯示。

[Disabled] 在開機自我偵測時關閉選購裝置韌體資訊並只顯示華碩開機圖示。

Interrupt 19 Capture [Disabled]

本項目用來使用隨選記憶體（ROM）限制中斷 19。設定值有：[Disabled]
[Enabled]。

Above 4G Decoding [Disabled]

本項目用來讓您在 4G 位址空間上解碼 64 位元裝置。設定值有：[Disabled]
[Enabled]。

Setup Mode [Advanced Mode]

[Advanced Mode] 將 Advanced Mode 設定為 BIOS 設定程式的預設值。

[EZ Mode] 將 EZ Mode 設定為 BIOS 設定程式的預設值。

CSM（相容性支援模組）

本項目用來設定 CSM（相容性支援模組）項目來完全支援各種 VGA、啟動裝置和附加裝置，藉以獲得最佳的相容性。

Launch CSM [Auto]

[Auto] 系統將自動偵測啟動裝置和附加裝置。

[Enabled] 為獲得更好的相容性，開啟 CSM 以完全支援非 UEFI 驅動的附加裝置或 Windows UEFI 模式。

[Disabled] 關閉此功能。



以下的項目只有在 Launch CSM 設為 [Enabled] 時才會出現。

Boot Devices Control [UEFI and Legacy OpROM]

本項目用來選擇想要啟動的裝置類型。設定值有：[UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]。

Boot from Network Devices [Legacy OpROM first]

本項目用來選擇想要執行的網路裝置。設定值有：[Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]。

Boot from Storage Devices [Legacy OpROM first]

本項目用來選擇想要執行的儲存裝置類型。設定值有：[Both, Legacy OpROM first] [Both, UEFI first] [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]。

Boot from PCIe/PCI Expansion Devices [Legacy OpROM first]

本項目用來選擇想要執行的 PCIe/PCI 擴充裝置類型。設定值有：[Legacy OpROM first] [UEFI driver first]。

Secure Boot

本項目用來設定 Windows® 安全啟動的相關參數以及管理系統金鑰，以提升系統在開機自我偵測（POST）時的安全性，避免受到未授權的使用者與惡意軟體的危害。

OS Type [Windows UEFI mode]

[Windows UEFI Mode]

本項目用來選擇安裝的作業系統。執行 Microsoft® 安全啟動檢查。只有在 Windows® UEFI 模式或其他 Microsoft® 安全啟動相容作業系統中啟動時選擇此項目。

[Other OS]

在 Windows® 非 UEFI 模式中啟動時獲得最佳功能。Microsoft® 安全啟動功能僅可在 Windows® UEFI 模式下正確執行。



以下項目只有在 OS Type 設定為 [Windows UEFI mode] 時才會出現。

Key Management

本項目可以讓您管理安全啟動的金鑰。

Install Default Secure Boot keys

本項目用來立即載入預設的安全啟動金鑰、平台金鑰（PK）、金鑰交換金鑰註冊金鑰（KEK）、認證簽名資料庫（db）和撤銷簽名資料庫（dbx）。當載入預設的安全啟動金鑰後，PK 狀態會變為載入模式。

Clear Secure Boot keys

本項目只有在載入預設的安全開機金鑰時才會出現。用來讓您清除所有預設的安全開機金鑰。

Save Secure Boot Keys

本項目用來將平台金鑰（PK）儲存至 USB 儲存裝置。

PK Management

平台金鑰（PK）鎖定並保護韌體遭到未授權的變更。在進入作業系統前需先驗證平台金鑰（PK）。

Delete PK

本項目用來刪除系統中的平台金鑰（PK），當平台金鑰刪除後即無法使用安全啟動金鑰。設定值有：[Yes] [No]。

Load PK from File

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載的平台金鑰（PK）。



PK 檔案必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量結構。

KEK Management

KEK（金鑰交換金鑰 [Key-exchange Key] 或金鑰註冊金鑰 [Key-Enrollment Key]）用來管理簽名資料庫（db）與撤銷簽名資料庫（dbx）。



Key-exchange Key（KEK）指的是 Microsoft® Secure Boot Key-Enrollment Key（KEK）。

Delete the KEK

本項目用來刪除系統中的 KEK。設定值有：[Yes] [No]。

Load KEK from File

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載 KEK。

Append Var to KEK

本項目用來由儲存裝置載入附加的 KEK，以管理附加的簽名資料庫（db）與撤銷簽名資料庫（dbx）。



KEK 檔案必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量結構。

DB Management

db（認證簽名資料庫）列出可以在單一電腦載入之 UEFI 應用程式、作業系統載入器與 UEFI 驅動程式的簽名者或圖片影像。

Delete the db

本項目用來刪除系統中的 db 檔案。設定值有：[Yes] [No]。

Load db from File

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載的認證簽名資料庫（db）。

Append db from file

本項目用來由儲存裝置載入附加的認證簽名資料庫（db），以安全的載入更多的圖片影像。



db 檔案必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量結構。

DBX Management

dbx（撤銷簽名資料庫）列出 db 項目中不再被信任且無法被載入之被禁止的圖片影像。

Delete the dbx

本項目用來刪除系統中的 dbx 檔案。

Load dbx from File

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載的撤銷簽名資料庫（dbx）。設定值有：[Yes] [No]。

Append dbx from File

本項目用來由儲存裝置載入附加的撤銷簽名資料庫（dbx），以使更多的 db 圖片影像無法被載入。



dbx 檔案必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量結構。

Boot Option Priorities

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別代表其開機裝置順序，而裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。



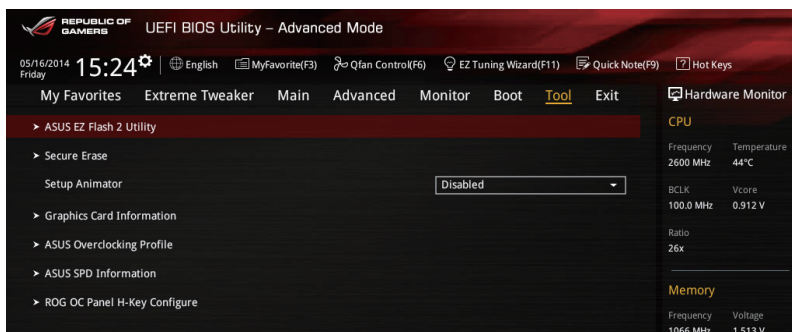
- 欲進入 Windows 安全模式時，請在開機自我偵測（POST）時按下 <F8>（Windows 8 不支援這項功能）。
- 開機時您可以在 ASUS Logo 出現時按下 <F8> 選擇啟動裝置。

Boot Override

本項目將顯示可使用的裝置，裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。點選任一裝置可將該裝置設定為開機裝置。

3.9 工具選單 (Tool menu)

本工具選單可以讓您針對特別功能進行設定。請選擇選單中的選項並按下 <Enter> 鍵來顯示子選單。



3.9.1 ASUS EZ Flash 2

本項目可以讓您啟動華碩 EZ Flash 2 程式，按下 <Enter> 會出現再次確認的視窗，請使用左右鍵選擇 [Yes] 或 [No]，接著按下 <Enter> 確認。



請參考 3.11.2 華碩 EZ Flash 2 一節的說明。

3.9.2 Secure Erase

隨著使用的時間，過多的檔案資料可能會導致 SSD 速度變慢，Secure Erase 可完全並安全清除您的 SSD 以回復到出廠時的效能水準。



Secure Erase 功能僅在 AHCI 模式下使用，請先確認將 SATA 模式設定為 AHCI。點選 **Advanced > SATA Configuration > AHCI** 進行設定。

要啟用 ROG SSD Secure Erase，請點選 **Advanced** 選單下的 **Tool > ROG SSD Secure Erase** 以進行開啟。

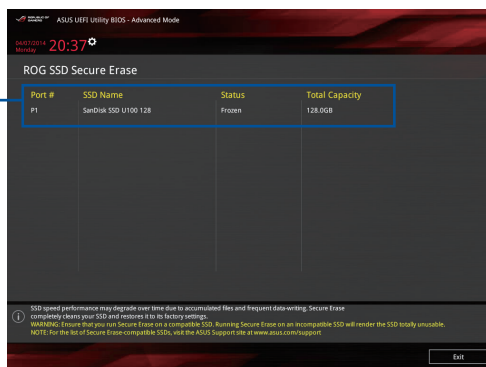


請上網至華碩支援網站以檢視完整的 SSD 支援 Secure Erase 的測試列表。若您使用不相容的 SSD 執行 Secure Erase 則可能會造成系統不穩定。



- 執行 Secure Erase 時視 SSD 的容量大小而需等候一段時間來進行清除，在進行的過程中請勿關閉系統。
- Secure Erase 功能僅支援 Intel SATA 連接埠，如欲了解更多關於 Intel SATA 連接埠的資訊，請參考本手冊 1.2.2 主機板結構圖 一節的說明。

顯示可使用的 SSD

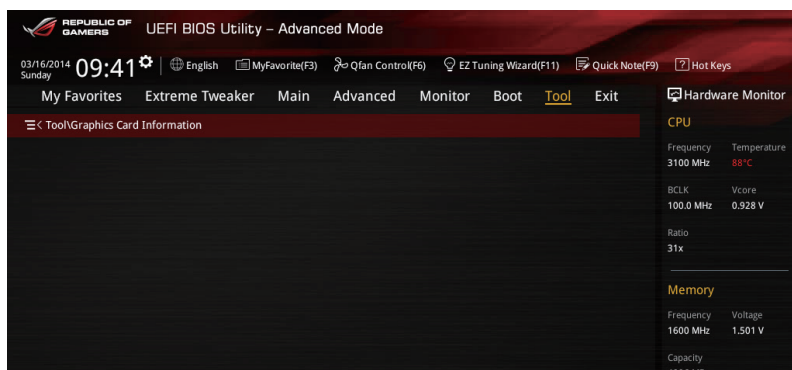


狀態定義：

- Frozen（凍結）：這個狀態為 BIOS 的保護措施，BIOS 守衛在開機前凍結沒有密碼保護的驅動程式。如果驅動程式被凍結，則必須關機或必須將電腦用 Secure Erase 執行硬體重置。
- Locked（鎖定）：若 Secure Erase 執行不完整或已經停止，SSD 可能被鎖住。這可能需要使用由華碩定義的第三方不同密碼。您必須在使用 Secure Erase 前，先使用軟體將 SSD 解鎖。

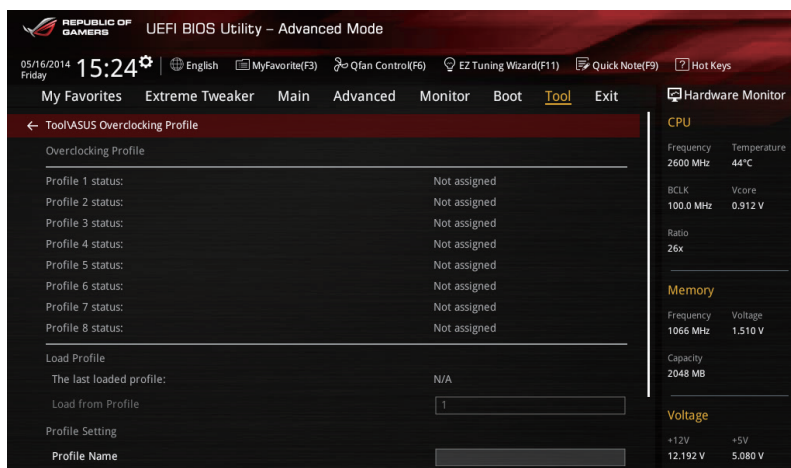
3.9.3 顯示卡資訊（Graphics Card Information）

本選單會顯示已安裝在系統內的顯示卡資訊。



3.9.4 ASUS Overclocking Profile

本選單可以讓您儲存或載入 BIOS 設定。



若是沒有建立設定檔，則 O.C. Profile Configuration 項目會顯示 [Not Installed]。

Profile Name

本項目用來輸入設定檔名稱。

Save to Profile

本項目可以讓您儲存目前的 BIOS 檔案至 BIOS Flash 中，並建立一個設定檔。從 1 至 8 選擇一個設定檔編號並輸入該編號，然後按下 <Enter> 鍵，接著選擇 **Yes**。

Load from Profile

本項目可以讓您載入先前儲存在 BIOS Flash 中的 BIOS 設定。輸入一個儲存在 BIOS 設定中的設定檔編號，然後按下 <Enter> 鍵並選擇 **Yes** 來載入檔案。



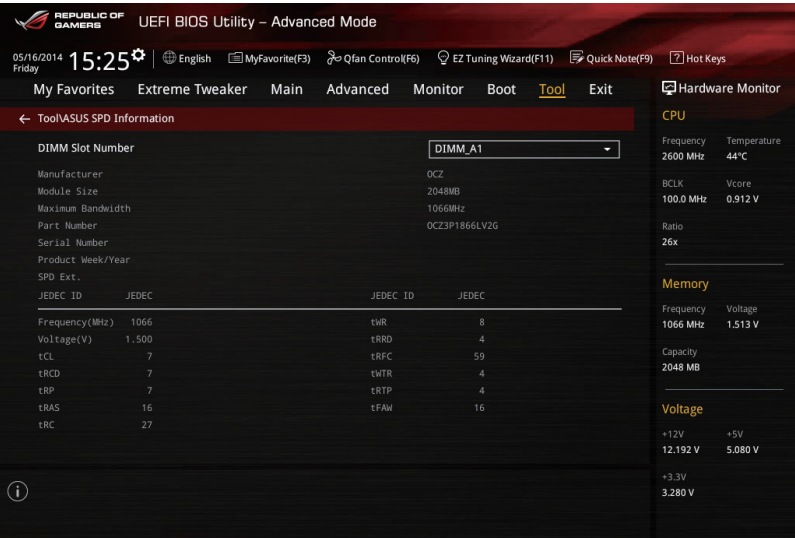
- 當進行 BIOS 升級時，請勿關閉或重新啟動系統以免造成系統開機失敗。
- 建議您只在相同的記憶體/處理器設定與相同的 BIOS 版本狀態下，更新 BIOS 程式。

Load/Save Profile From/To USB drive

本項目可以由 USB 儲存裝置載入或儲存設定檔，或是載入或儲存設定檔至 USB 儲存裝置。

3.9.5 ASUS SPD Information

本選單顯示記憶體插槽的相關資訊。



3.9.6 ROG OC Panel H-Key Configure

ROG OC Panel H-Key 提供您在 UEFI BIOS 之下輸入並儲存 CPU Core voltage、CPU input voltage、BCLK Frequency 與 CPU ratio 數值。這些已儲存的數值可同步至 OC Panel 裝置，提供使用者在 OS 下進行調校，而無須進入 BIOS 選單進行。另外，這些數值也可以透過 OC Panel 做更改。



CPU Core Voltage [Auto]

本項目用來設定處理器核心的電壓饋電數量。當核心頻率增加時請提高電壓數量。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.003125V 為間隔，變更的範圍從 1.050000V 至 2.200000V。

CPU Input Voltage [Auto]

本項目用來設定處理器的輸入電壓。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，設定值以 0.010V 為間隔，變更的範圍從 0.800V 至 3.040V。

BCLK Frequency [Auto]

本項目提供您調整 BCLK 頻率。變更的數值範圍從 60 MHz 至 300 MHz。

CPU Ratio [Auto]

本項目用來設定 CPU 核心時脈與前側匯流排頻率的比值。設定值會隨著所安裝的處理器而有不同。

Load Default

本項目用來載入 CPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency 與 CPU Ratio 預設值。重置 Load Default 所有數值請選 [Auto]。

Save Above Settings

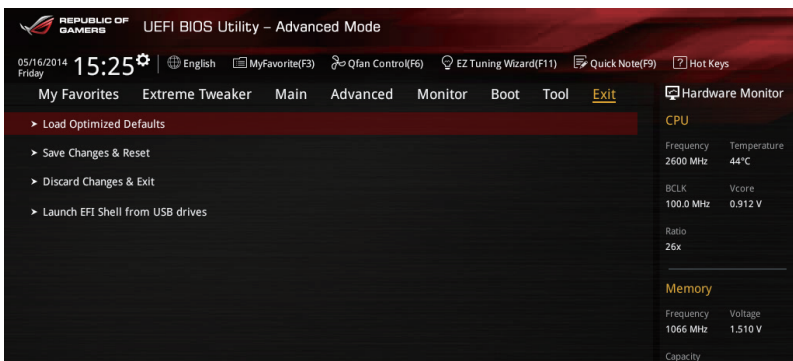
本項目提供您儲存新設定好的 CPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency 與 CPU Ratio 設定值。

Load from profile

本項提供您載入前一次的 CPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency 與 CPU Ratio 設定值。

3.10 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。你也可以由 Exit 選單進入 EZ Mode。



Load Optimized Defaults

本項目可讓您載入 BIOS 程式設定選單中每個參數的預設值。當您選擇本項目或按下 <F5>，便會出現一個確認對話視窗，選擇 **Yes** 以載入預設值。

Save Changes & Reset

當您完成對 BIOS 設定程式所做的變更後，請選擇本項目或按下 <F10>，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 **Yes** 以儲存設定並離開 BIOS 設定程式。

Discard Changes & Exit

本項目可讓您放棄所做的變更，並回復原先儲存的設定。在選擇本項目或按下 <Esc>鍵後，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 **Yes** 以放棄任何設定並載入原先儲存的設定，同時離開 BIOS 設定程式。

ASUS EZ Mode

選擇本項目可進入 EZ Mode 選單。

Launch UEFI Shell from filesystem device

本項目可以讓您由含有資料系統的裝置中啟動 UEFI Shell (shellx64.efi)。

3.11 更新 BIOS 程式

華碩網站上提供有最新的 BIOS 程式，可以強化系統的穩定度、相容性或執行效能，但是執行 BIOS 程式更新是具有潛在性風險的，若是使用現有版本的 BIOS 程式都沒有發生問題時，**請勿手動執行更新 BIOS 程式**。不適當的 BIOS 程式更新可能會導致系統開機失敗。若有需要，請使用以下各節的方法來更新您的 BIOS 程式。



請造訪華碩網站（<http://tw.asus.com>）下載本主機板最新的 BIOS 程式。

1. **EZ Update**：在 Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。
2. **ASUS EZ Flash 2**：使用 USB 隨身碟來更新 BIOS。
3. **ASUS CrashFree BIOS 3**：當 BIOS 檔案遺失或損毀時，可以使用 USB 隨身碟或主機板的驅動程式與公用程式光碟來更新 BIOS。
4. **ASUS BIOS Updater**：在 DOS 環境下，使用主機板驅動程式與公用程式光碟與 USB 隨身碟來更新並備份 BIOS。

上述軟體請參考相關章節的詳細使用說明。

3.11.1 EZ Update

EZ Update 是一套可以讓您在 Windows 作業系統下，用來更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。



- 在使用 EZ Update 之前，請先確認您已經經由內部網路對外連接，或者經由網際網路服務供應商（ISP）所提供的連線方式連接到網際網路。
- 這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。
- 請參考 4.4.6 EZ Update 一節的說明進行 BIOS 檔案更新。

3.11.2 華碩 EZ Flash 2

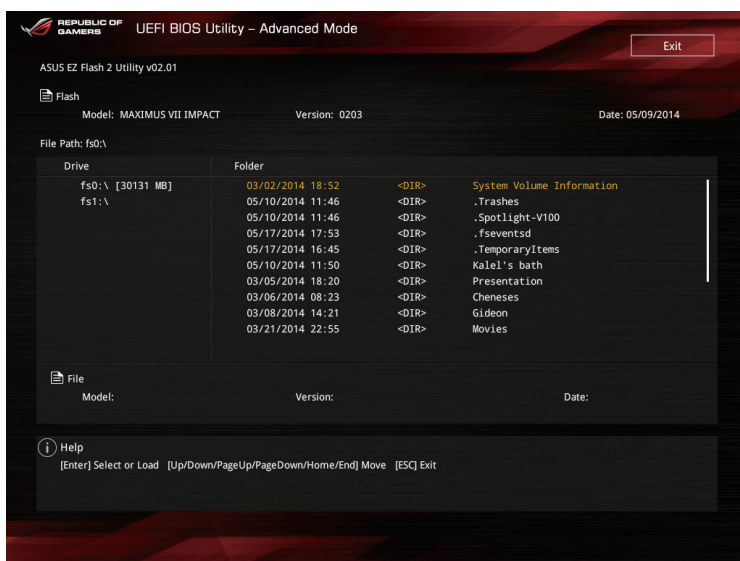
華碩 EZ Flash 2 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片的冗長程序或是到 DOS 模式下執行。



請至華碩網站 <http://tw.asus.com> 下載最新的 BIOS 程式檔案。

請依照以下步驟透過 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式：

1. 將儲存有最新的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
2. 進入 BIOS 設定程式的 **Advanced Mode**，選擇 **Tool > ASUS EZ Flash Utility**，接著請按下 **<Enter>** 鍵。



3. 請使用 **<Tab>** 鍵操控至 **Drive** 欄位。
4. 請利用上/下方向鍵找到存放有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟，接著請按下 **<Enter>** 鍵。
5. 請使用 **<Tab>** 鍵操控 **Folder Info** 區域。
6. 請利用上/下方向鍵找到 USB 隨身碟中最新的 BIOS 檔案，接著請按下 **<Enter>** 鍵開始 BIOS 更新作業。當 BIOS 更新作業完成後請重新啟動電腦。



- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。



請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱 3.10 離開 BIOS 程式 一節中 Load Optimized Defaults 項目的詳細說明。

3.11.3 華碩 CrashFree BIOS 3

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時，可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟中回復 BIOS 程式的資料。



在驅動程式及公用程式光碟中的 BIOS 程式版本可能會比官方網站上的 BIOS 程式版本舊，若是想要使用更新的 BIOS 程式，請至 <http://support.asus.com> 網站下載，並儲存在可攜式儲存裝置中。

回復 BIOS 程式

請依照下列步驟使用公用程式光碟回復 BIOS 程式：

1. 啟動系統。
2. 將主機板的公用程式光碟放入光碟機，或是將含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
3. 接著，工具程式便會自動檢查光碟片或儲存裝置中是否存有 BIOS 檔案。當搜尋到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並自動進入 ASUS EZ Flash 2 程式。
4. 系統需要您進入 BIOS 程式來回復 BIOS 設定，為了確保系統的相容性與穩定性，建議您按下 <F5> 按鍵來載入 BIOS 程式的預設值。



當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。

3.11.4 華碩 BIOS Updater

華碩 BIOS Updater 讓您可以在 DOS 環境下更新 BIOS 程式，還可以用來複製現有的 BIOS 檔案，當您的 BIOS 程式在更新過程中失敗或中斷時，可以作為備份使用。



以下的程式畫面僅供參考，您實際操作的畫面可能會與手冊所示的畫面不盡相同。

更新 BIOS 之前

1. 準備本主機板的驅動程式與公程式光碟，以及 FAT32/16 格式且單一磁區的 USB 隨身碟。
2. 造訪華碩網站 <http://support.asus.com> 下載最新的 BIOS 程式與 BIOS Updater，然後儲存在 USB 隨身碟。

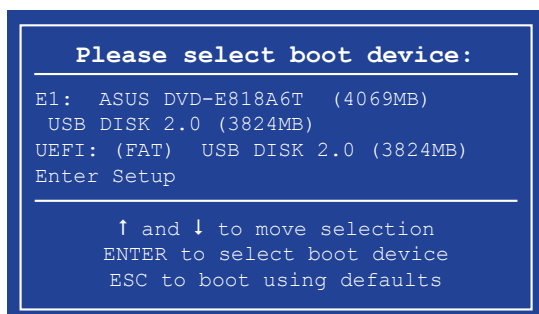


- DOS 環境下不支援 NTFS 格式，請勿將 BIOS 檔案與 BIOS Updater 儲存在 NTFS 格式的 USB 隨身碟。
- 請勿將 BIOS 程式儲存在磁碟片，以免磁碟片的容量不夠使用。

3. 將電腦關機。
4. 請確認電腦配備有光碟機。

DOS 環境下啟動系統

1. 將存有最新 BIOS 檔案與 BIOS Updater 的 USB 儲存裝置插入 USB 連接埠。
2. 啟動電腦，按下 <F8> 來顯示 BIOS 開機裝置選擇選單。
3. 當開機裝置選擇選單出現時，將驅動程式與公程式光碟放入光碟機，然後選擇光碟機作為開機磁碟。



4. 當開機訊息出現時，在五秒鐘內按下 <Enter> 鍵來進入 FreeDOS 彈出視窗。

```
ISOLINUX 3.20 2006-08-26 Copyright (C) 1994-2005 H. Peter Anvin
A Bootable DVD/CD is detected. Press ENTER to boot from the DVD/CD.
If no key is pressed within 5 seconds, the system will boot next priority
device automatically. boot:
```

5. 當 FreeDOS 出現時，輸入指令 `d:`，然後按下 <Enter>，將磁碟 C（光碟機）改為磁碟 D（USB 儲存裝置）。

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C: /> d:
D: />
```

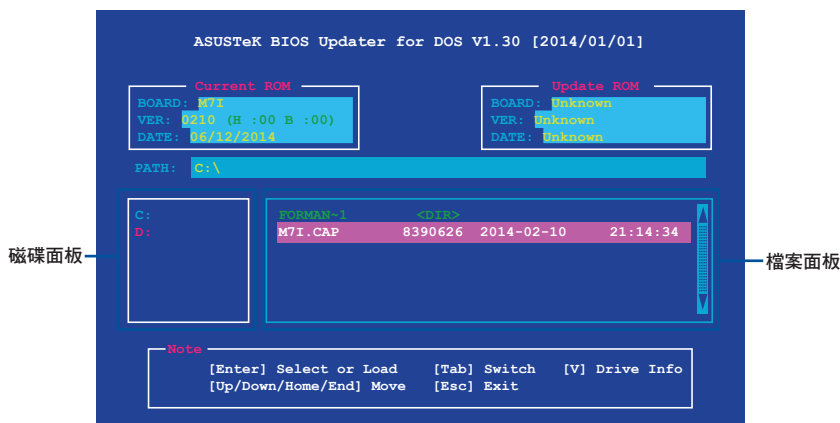
更新 BIOS 檔案

請依照以下步驟更新 BIOS 檔案：

1. 當 FreeDOS 出現時，輸入指令 `bupdater /pc /g`，然後按下 <Enter>。

```
D: /> bupdater /pc /g
```

2. 在 BIOS Updater 畫面按下 <Tab> 按鍵從檔案面板切換至磁碟面板，然後選擇 D:。



3. 按下 <Tab> 按鍵從磁碟面板切換至檔案面板，使用 <Up/Down/Home/End> 按鍵選擇 BIOS 檔案然後按下 <Enter>。

4. BIOS Updater 檢查所選的 BIOS 檔案後，選擇 **Yes** 來確認 BIOS 更新。



由於安全規則，不支援 BIOS 備份功能。

5. 選擇 **Yes** 後按下 <Enter>，當 BIOS 更新完成時，按下 <ESC> 退出 BIOS Updater。
6. 重新啟動電腦。



請勿在 BIOS 進行更新時，執行關機或重新啟動電腦，以防止 BIOS 更新失敗。



請載入 BIOS 程式的預設值以確保系統的相容性與穩定度。在 3.10 離開 BIOS 程式 (Exit menu) 選單 選擇 Load Optimized Defaults。

第四章

4.1 安裝作業系統



- 本主機板支援 Microsoft® Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1 32/64-bit 作業系統（OS，Operating System）。
- 由於主機板和周邊硬體裝置的選項設定繁多，本章僅就軟體的安裝程序供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明文件以取得更詳盡的資訊。

4.2 驅動及公用程式 DVD 光碟資訊

隨貨附贈的驅動及公用程式 DVD 光碟包括了數個有用的軟體和公用程式，將它們安裝到系統中可以強化主機板的機能。



華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟的內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新的訊息，請造訪華碩的網站 <http://tw.asus.com>。

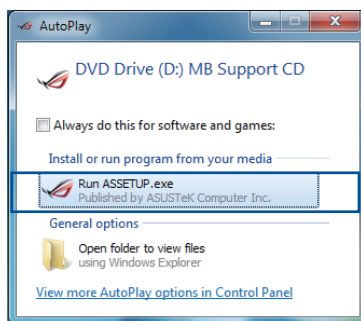
4.2.1 執行驅動及公用程式 DVD 光碟



當在 Windows® 7、Windows® 8 或 Windows® 8.1 作業系統中執行驅動程式及公用程式 DVD 光碟之前，請先確認您擁有管理員帳號。

請依照以下步驟來執行驅動及公用程式 DVD 光碟：

1. 將驅動程式及公用程式 DVD 光碟放入光碟機。
2. 在自動播放（AutoPlay）對話框中點選執行 ASSETUP.exe（Run ASSETUP.exe）。



如果自動播放（AutoPlay）視窗沒有出現，那麼您也可以到驅動程式及公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 ASSETUP.EXE 主程式開啟選單視窗。

驅動及公程式 DVD 光碟主選單



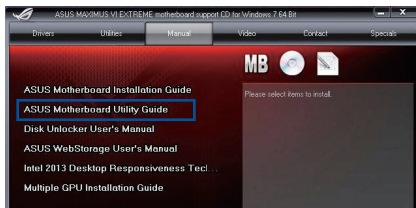
4.2.2 取得軟體使用手冊

您可在驅動程式 DVD 光碟中找到軟體使用手冊，請依照以下步驟來取得您需要的軟體使用手冊。

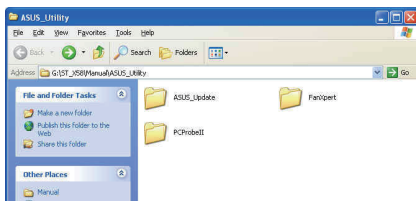


軟體使用手冊檔案為 PDF 格式，在您開啟使用手冊檔案前，請先安裝 Adobe® Acrobat® Reader 瀏覽軟體。

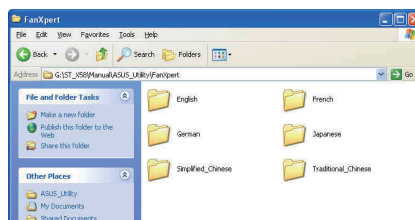
1. 點選 **Manual (使用手冊)** 項目，由列表中選擇 **ASUS Motherboard Utility Guide**。



2. 進入 **Manual (使用手冊)** 資料夾後，在您需要的使用手冊資料夾用滑鼠左鍵點二下。



3. 請由數個語言的使用手冊中選擇您需要的使用手冊。



本章節的圖示僅供參考，在驅動程式 DVD 光碟中所包含的軟體使用手冊，會依照您所購買的型號而有不同。

4.3 軟體資訊

驅動程式及公用程式光碟中大部分的應用程式都會有安裝指導精靈來協助您一步一步輕鬆地安裝軟體。您也可以由個別軟體所提供的線上說明檔或讀我檔取得安裝方式及其他資訊的說明。

4.4 華碩 AI Suite 3 程式

透過友善的使用者介面，華碩 AI Suite 3 程式將所有的華碩獨家功能整合在一個軟體套件中，可以同時操控並執行各項功能及應用程式。

安裝華碩 AI Suite 3 程式

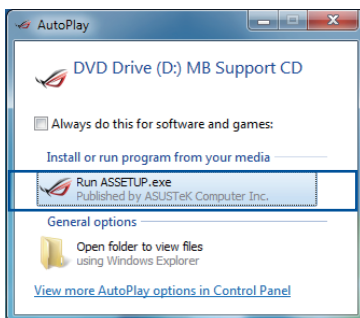


- 當您安裝 AI Suite 3 至 Windows® 7 或 Windows® 8 作業系統前，請先確認您擁有管理員帳號。
- 如要安裝華碩 AI Suite 3 的 Wi-Fi-enabled 功能，請確認您已從公用程式光碟裡安裝 Wi-Fi 模組驅動程式。如要進行安裝驅動程式，請點選 Driver > ASUS Bluetooth 4.0 Wi-Fi Driver，然後依照畫面上的提示操作。

請依照下列步驟將華碩 AI Suite 3 程式安裝到您的電腦：

Windows® 7 作業系統

1. 將驅動程式及公用程式 DVD 光碟放入光碟機。
2. 在自動播放 (AutoPlay) 對話框中點選執行 ASSETUP.exe。



3. 點選公用程式 (Utilited) 標籤頁，接著點選 AI Suite 3，然後請依照螢幕指示來完成安裝步驟。

Windows 8 與 Windows 8.1 作業系統

1. 將驅動程式及公用程式 DVD 光碟放入光碟機，然後依照螢幕的指示來完成安裝步驟。
2. 從驅動程式及公用程式 DVD 光碟主選單中選擇公用程式 (Utilites) 標籤頁，然後點選 AI Suite 3。
3. 請依照螢幕的指示執行。

若是驅動程式及公用程式 DVD 光碟主選單沒有出現，請參考以下步驟：

- a. 到 **開始** 畫面，然後點選或輕觸桌面的應用程式。
- b. 在桌面的左下角點選或輕觸 File Explorer ，然後選擇 DVD 磁碟並輕觸或雙擊 **設定**。

執行華碩 AI Suite 3 程式

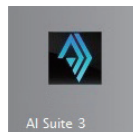
Windows 7 作業系統

從桌面點選 **開始 > 所有應用程式 > ASUS > AI Suite 3 > AI Suite 3**。

您也可以 Windows 7 的通知工作列中點選 。

Windows 8 與 Windows 8.1 作業系統

在開始畫面輕觸 AI Suite 3 應用程式，若您使用滑鼠，則請在開始畫面點選 AI Suite 3 應用程式。



AI Suite 3 主畫面

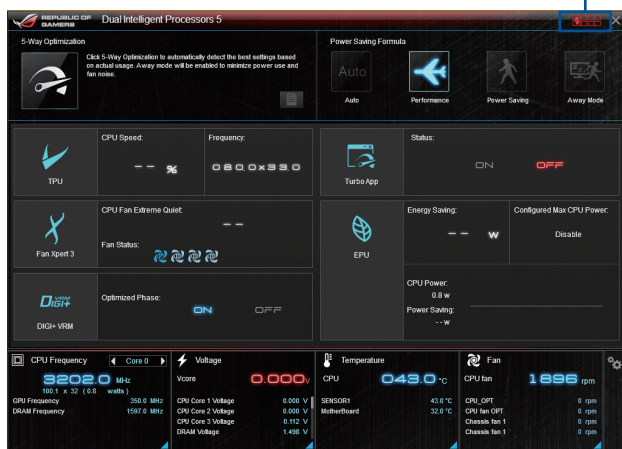
AI Suite 3 主畫面提供您輕鬆進入控制和了解電腦發生了什麼狀況 - 能提供您將效能做最佳化設定，並同時確保系統的穩定性。

AI Suite 主畫面包含一個快速進入的主選單工具列，可以讓您快速開啟任何集中這裡的華碩公程式。點選主畫面右上方  圖示便可以開啟此主選單工具列。

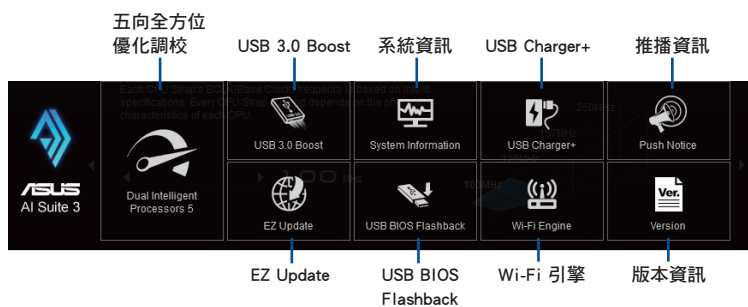


AI Suite 3 主畫面僅供參考，請以您實際看到的畫面為準。

點選以啟動 AI Suite 3 選單工具列



AI Suite 3 主選單工具列



- 本章節的畫面僅供參考，請以您實際看到的畫面為準。
- 請參考驅動及公用程式 DVD 光碟中軟體手冊的說明，或造訪華碩網站 <http://tw.asus.com> 獲得軟體設定的詳細說明。

4.4.1 第五代雙智慧處理器

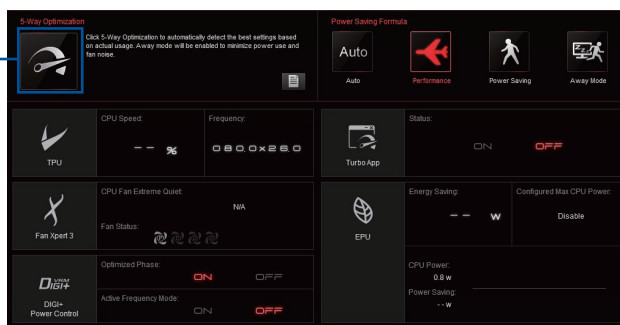
華碩第五代雙智慧處理器整合了 TPU、EPU、DIGI+ Power Control、Fan Xpert 2 與 Turbo App 等功能可以激發系統的潛能，透過 AI Suite 3 應用程式友善的使用者介面，來自動平衡系統效能、電源節能、層級與風扇設定。

五向全方位優化調校

五向全方位優化調校工具程式會根據即時的實際使用狀況，動態調整您的電腦以獲得最佳的系統狀態。該工具程式涵蓋最重要的區域例如處理器效能、電源節能、穩定的數位電源、低溫且安靜的風扇控制，以及應用程式的最佳客製化設定來確保您的電腦已經準備好用來玩遊戲、娛樂、有生產力或應付任何工作。

五向全方位優化調校主畫面

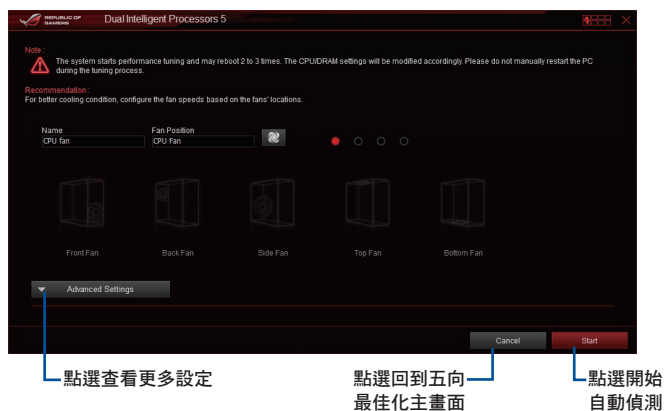
點選以根據實際使用狀況自動偵測與調整最佳設定



在調整過程中請勿移除風扇。

使用五向全方位優化調校

點選五向全方位優化調校按鈕，然後點選 **開始 (Start)** 來依照實際使用狀態自動偵測最佳設定。



- 自動偵測過程中系統可能會重新啟動二至三遍。
- 若使用 Windows 8 作業系統，在每次系統重新啟動後，點選 **桌面** 程式來監控自動調整程序。

TPU

華碩 TPU 可讓您手動調整 CPU 頻率、CPU 快取、CPU 核心頻率、DRAM 頻率，以及相關的電壓來增強系統的穩定性並提升效能表現。



在調整 CPU 電壓設定之前，請先參考 CPU 說明文件。設定過高的電壓，可能會造成 CPU 永久損害；電壓設定過低可能會導致系統不穩定。



為求系統穩定，在 TPU 做的所有變更都不會儲存至 BIOS 設定中，同時也不會保留至下次開機。請使用 Save Profile 功能儲存您自訂的超頻設定，並在 Windows 啟動後手動載入設定檔。

使用 TPU

CPU Frequency

點選 ◀ 或 ▶ 以調整 Base Clock Frequency、CPU Ratio、與 CPU Cache Ratio

點選 ▶ 或 ◀ 以選擇核心數進行調整

勾選以開啟 Group Tuning

往下捲動可以調整其他項目

處理器快取電壓調整

點選以載入已儲存的設定檔

點選以將變更儲存至設定檔

處理器核心電壓調整

點選以載入預設值

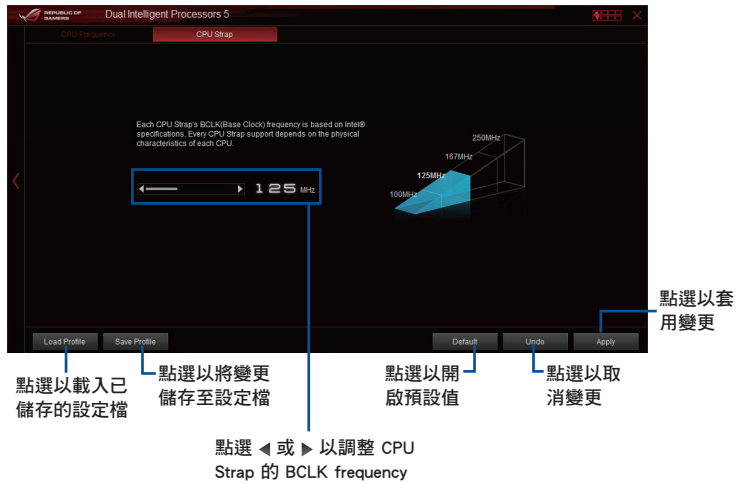
點選以取消變更

點選以套用變更



- 在使用 TPU 的 CPU Frequency 功能之前，請將 BIOS 程式中的 CPU Ratio Setting 項目設定為 [Auto]。請參考 BIOS 程式設定章節的詳細說明。
- CPU Frequency 狀態欄顯示 CPU 核心的狀態，視安裝的 CPU 型號而定。

CPU Strap



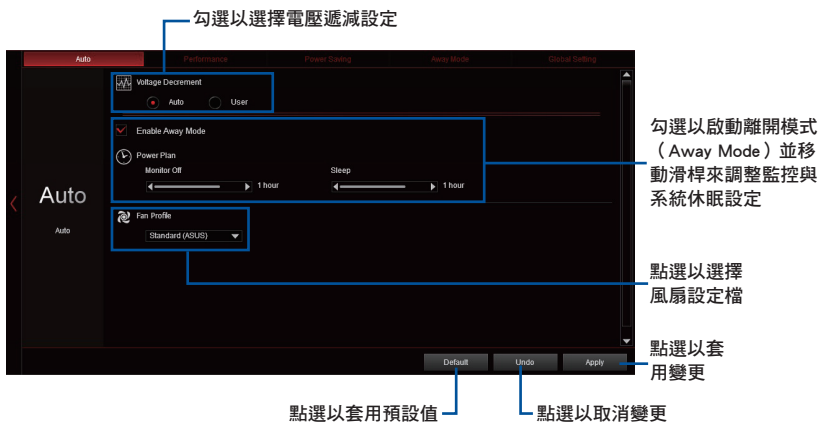
- 超頻效能視 CPU 型號與系統設定而定。
- 建議您提供一個更佳的散熱環境以避免過熱造成主機板損害。

EPU

EPU 是即時系統節能晶片，自動偵測現在系統的負載並智慧地調整電力的使用，提供整個系統的電力最佳化、減少風扇噪音，並延長硬體元件的使用壽命。

使用 EPU

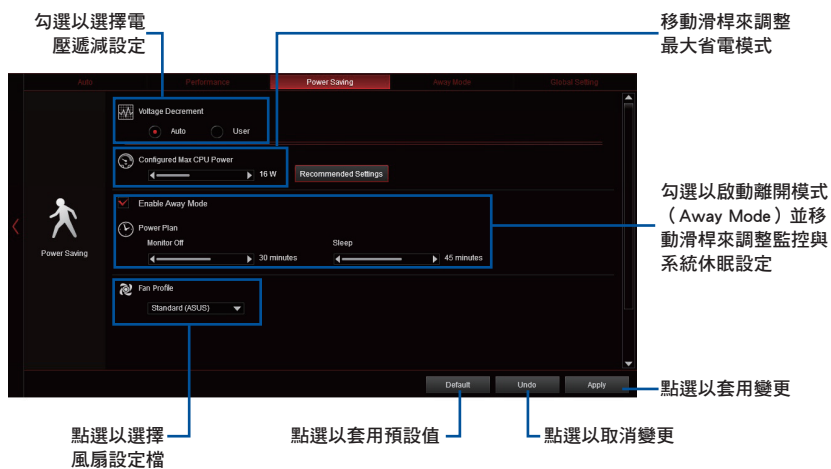
自動模式 (Auto)



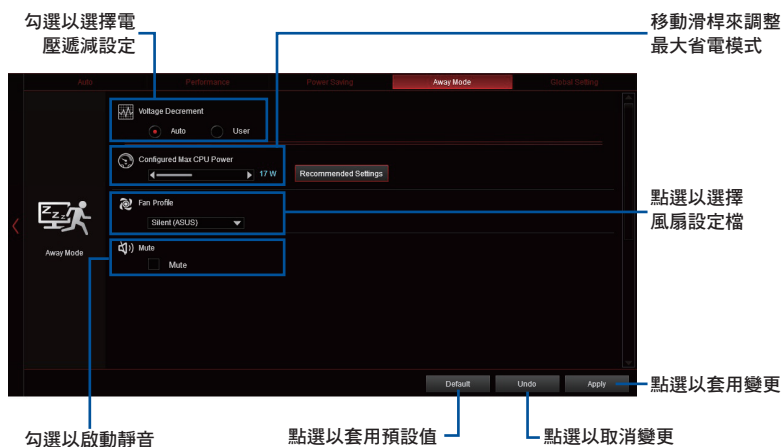
效能模式 (Performance)



節能模式 (Power Saving)



離開模式 (Away Mode)

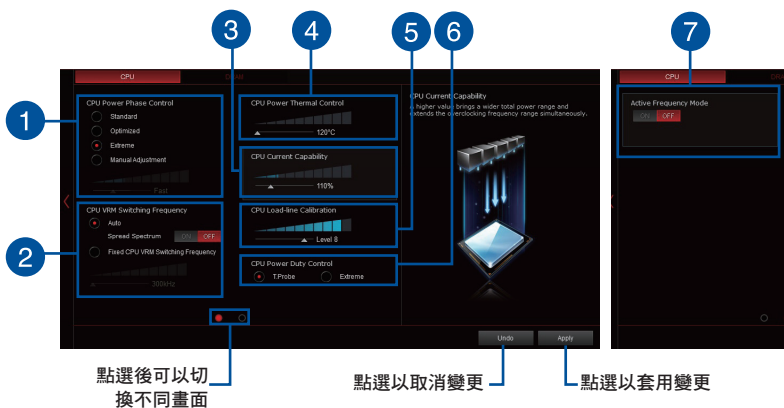


- 當您啟動 Configured Max CPU Power 以求進階省電狀態時，Windows[®] 作業系統資訊中的 CPU 頻率可能會顯示為 800 MHz。然而 CPU 頻率會根據您手動設定的功率數值而有所不同。您可以依據您偏好的預設值將 CPU 功率調至最低。
- 啟動 Configured Max CPU Power 可能會降低在重系統負載情況下的 CPU 供電量並影響 CPU 效能。要將系統回復至預設值，請重新開機。

DIGI+ Power Control

華碩 DIGI+ Power Control 是革命性創新的數位 VRM 與 DRAM 電壓控制器。這些控制器提供極度精準的記憶體與電壓調整來最佳化系統效率、穩定性與執行效能。

調整 CPU Power



- 1 **CPU Power Phase Control**
藉由在重系統負載情況下增加相式數以得到更快更佳的散熱效能；在輕系統負載情況下減少相式數以增加 VRM 效能。
* 當使用 iGPU 時，系統會自動將預設值設定為 [Extreme]
- 2 **CPU VRM Switching Frequency**
啟動延展頻譜（spread spectrum）來增強系統的穩定度。
- 3 **CPU Current Capability**
提供超頻更充裕的電力供應。較高的數值帶來更廣的電力範圍，並同時擴展超頻的頻率範圍。
- 4 **CPU Power Thermal Control**
較高的溫度可為 CPU 電源帶來更廣的散熱範圍，並擴展超頻容許度以提升超頻的潛力。
- 5 **CPU Load-line Calibration**
調整電壓範圍來控制 CPU Load-line。較高的數值可以獲得系統效能，較低的數值可以提升電力使用效率。
- 6 **CPU Power Duty Control**
調整每個 VRM 相式電流與每個零組件的散熱狀態。
- 7 **Active Frequency Mode**
主動式頻率模式（Active Frequency Mode）用來提升 CPU 的節能狀態。點選 ON 在節省 CPU 電力時獲得更快的暫態響應。

調整 DRAM Power



- 1 **DRAM Voltage Frequency**
調整 DRAM 切換頻率維持系統穩定或增加超頻範圍。
- 2 **DRAM Current Capability**
較高的數值帶來更廣的電力供應範圍，並同時擴展超頻頻率範圍。

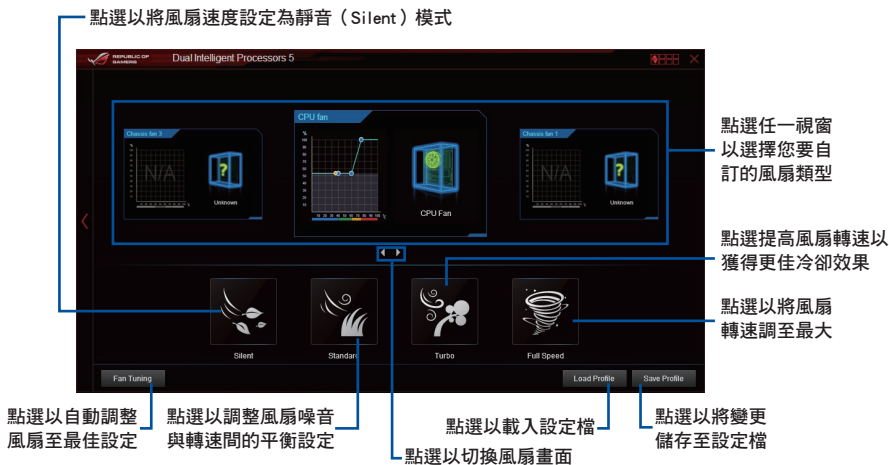


- 實際的效能會依照安裝的處理器之規格而不同。
- 請勿移除散熱模組，且散熱系統需受到監控。

Fan Xpert 2

華碩 Fan Xpert 2 會依照風扇的規格與位置，自動偵測與調整風扇速度風扇速，提供最佳化的風扇設定。

使用 Fan Xpert 2

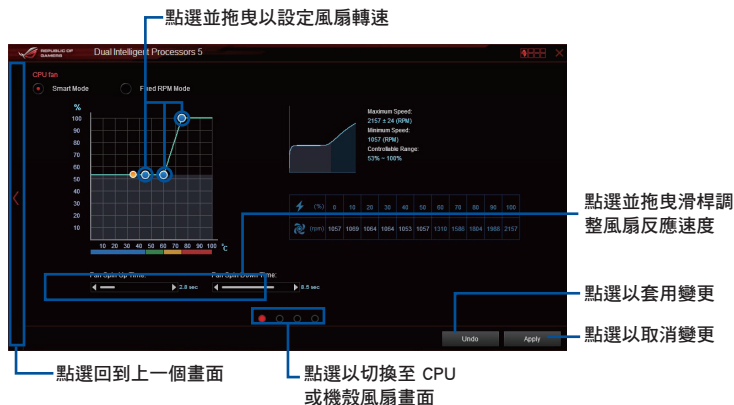


在風扇自動調整過程中請勿移除風扇。

自訂風扇設定

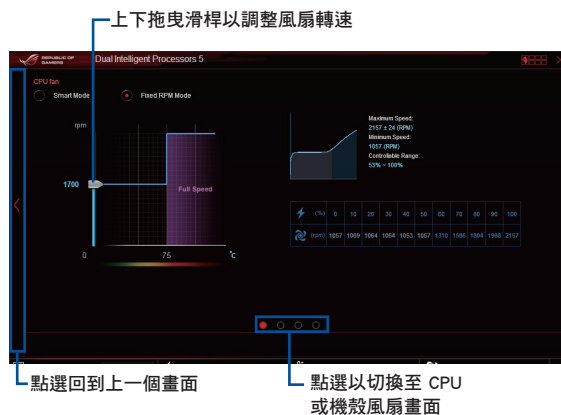
Smart Mode

Smart Mode 可讓您根據系統溫度自訂風扇轉速與反應速度。



RPM Mode

RPM Mode 可讓您設定當 CPU 溫度低於 75°C 時的風扇轉速。

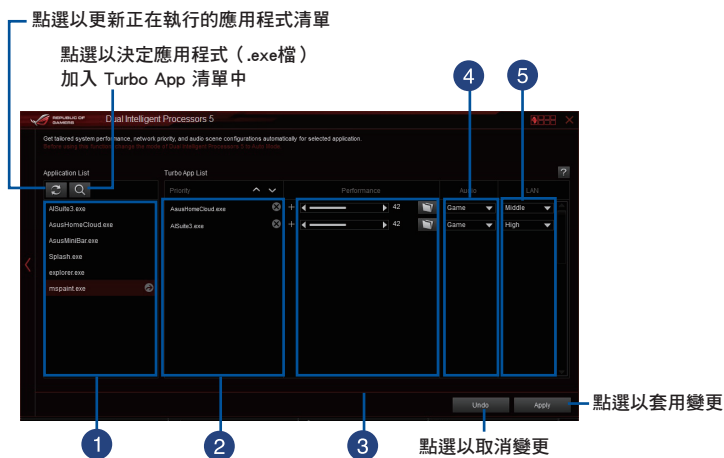


- 當 CPU 溫度到達 75°C 時，風扇會自動以全速運作以保護 CPU。
- 若是風扇有外接控制套件來控制轉速，Fan Xpert 2 可能無法偵測風扇的轉速。
- Fan Xpert 2 僅支援採用 4-pin 或 3-pin 的風扇接頭，並不支援 2-pin 風扇。如果您安裝 2-pin 風扇，風扇只能以全速運作。
- 若 CPU 或機殼風扇已經變更，請再次執行風扇自動調整程序。

Turbo App (Turbo 應用程式)

本程式可以提供自訂系統效能、網路優先順序與應用程式的音效設定。

當 Turbo App 清單裡有某個應用程式，您可以分配 CPU 頻率、決定網路優先順序與定義所選擇的音效設定。



- 1 Applications list pane
現在目前正在運作的應用程式。
- 2 Turbo App List pane
顯示加入 Turbo App List 欄位中的應用程式。
* 只有加入 Turbo App List 欄位裡的應用程式才能被設定。
- 3 Performance pane
提供您分配 CPU 效能給選定的應用程式。
- 4 Audio pane
提供您手動指派預設音效設定給選定的應用程式。
- 5 LAN pane
提供您分配應用程式使用的網路優先順序。

4.4.2 華碩 USB 3.0 Boost 程式

華碩 USB 3.0 Boost 程式可提升 USB 3.0 裝置的傳輸速度，並支援 USB 連接 SCSI 協議（UASP，USB Attached SCSI Protocol）。透過華碩 USB 3.0 Boost 程式，可輕鬆提升您的 USB 3.0 裝置之傳輸速度。

執行華碩 USB 3.0 Boost 程式

若要執行 USB 3.0 Boost，請點選 AI Suite 3 主選單右上方的  圖示，然後選擇 USB 3.0 Boost。

使用華碩 USB 3.0 Boost 程式



請確認連接在 USB 3.0 埠的 USB 3.0 裝置有支援 USB 3.0 Boost，請參考 2.3.1 後側面板連接埠 以了解更多說明。



- USB 3.0 Boost 會自動偵測支援 UASP 的 USB 3.0 裝置，若要取得支援 UASP 的 USB 3.0 裝置列表，請造訪華碩網站 <http://tw.asus.com>。
- 請使用 USB 3.0 裝置來獲得高效能表現，資料傳輸的速度會依照 USB 裝置的不同而改變。

4.4.3 USB BIOS Flashback 精靈

USB BIOS Flashback 精靈可以檢視並將最新版 BIOS 程式儲存至 USB 儲存裝置，配合 ASUS USB BIOS Flashback 的硬體特色，讓您不需重新開機即可更新 BIOS 程式。

執行華碩 USB BIOS Flashback 程式

若要執行 USB BIOS Flashback，請點選 AI Suite 3 主選單右上方的  圖示，然後選擇 USB BIOS Flashback。



只有某些型號的主機板搭載 USB BIOS Flashback 功能。

使用 USB BIOS Flashback 程式



設定下載 BIOS 更新的排程

1. 請於 Download Setting（下載設定）中勾選 Schedule (days)（排程），並選擇下次進行下載更新的天數。
2. 請點選 Apply 套用變更，或是點選 Cancel 以取消變更。

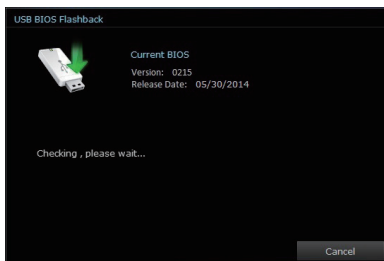
下載最新版 BIOS



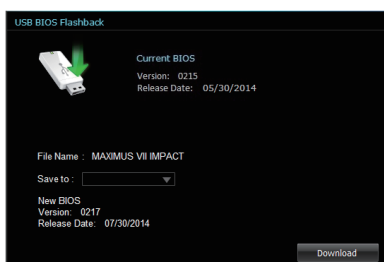
下載前請先確認已經將支援 USB BIOS Flashback 的 USB 儲存裝置連接至電腦的 USB 連接埠。請參考 2.3.1 後側面板連接埠 一節的詳細說明。

請依照以下步驟下載最新版 BIOS：

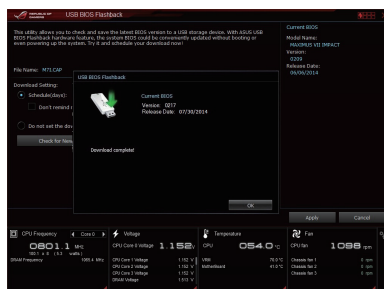
1. 在 USB BIOS Flashback 主畫面中點選 **Check for New BIOS Update** 檢視是否有 BIOS 韌體更新可下載。
請等待系統確認最新版的 BIOS 韌體版本。



2. 當偵測到新版 BIOS 韌體時，請由 **Save to** 點選 ▾，選擇 USB 儲存裝置後請點選 **Download**。



3. 下載完後請點選 **OK**。



4.4.4 USB Charger+

USB Charger+ 用來快速充電您的可攜式 USB 裝置，即使在電腦關機、睡眠狀態或休眠狀態仍可進行充電。



在使用 USB Charger+ 之前，請先確認關閉在 BIOS 設定中 Advanced 模式的 Advanced > APM > ErP Ready 的 Erp Ready 選項。

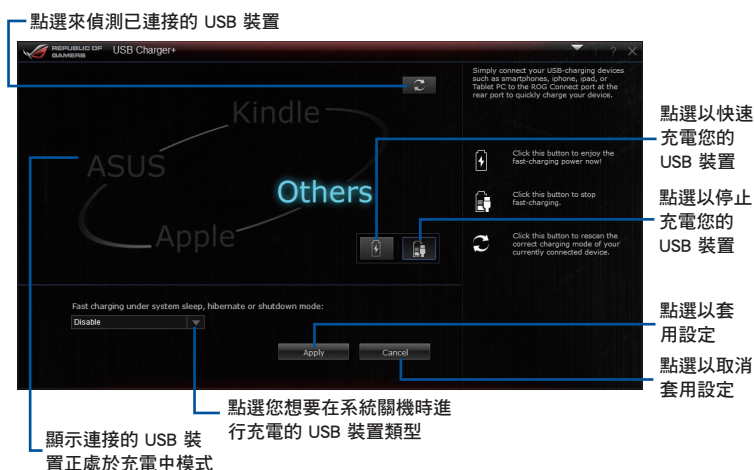


只有某些型號的主機板搭載 USB Charger+ 功能。

執行 USB Charger+

若要執行 USB Charger+，請點選 AI Suite 3 主選單上方的  圖示，然後選擇 USB Charger+。

使用 USB Charger+ 程式



請確認將您的 USB 裝置連接至支援本程式之 USB 連接埠。請參考 2.3.1 後側面板連接埠 一節的詳細說明。



- USB Charger+ 不支援 USB 集線器、USB 延長線以及一般的 USB 排線。
- 由於特殊設計的因素，USB Charger+ 可能無法辨識某些 ASUS 裝置。

4.4.5 Wi-Fi Engine

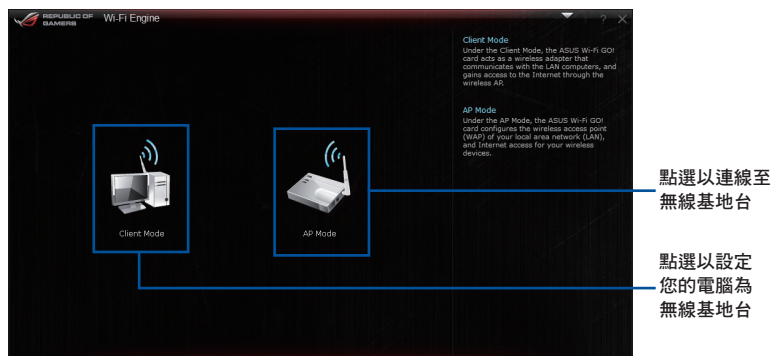
這個程式用來連接無線網路，將電腦設定為網路分享的接入點，讓其他支援 Wi-Fi 的裝置可以連線。

若要執行 Wi-Fi Engine，請點選 AI Suite 3 主選單右上方  圖示，然後點選 Wi-Fi Engine。



只有某些型號的主機板搭載 Wi-Fi Engine 功能。

使用 Wi-Fi Engine

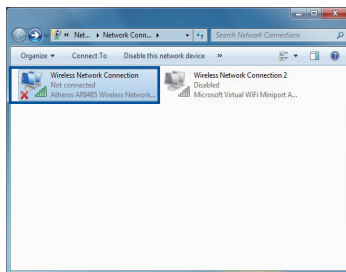


使用 Client Mode (用戶端模式)

Client mode (用戶端模式) 提供您將電腦連線至無線網路。

請依照以下步驟來使用 client mode (用戶端模式)：

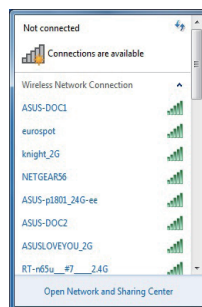
1. 點選 **Client Mode** (用戶端模式) 開啟 **Network Connections** (區域網路連線)。
2. 從 **Network Connections** (區域網路連線) 視窗裡選擇網路介面卡。



3. 從列表中選擇可以連線的網路，選擇想要連線的網路。



有些網路連線時需要輸入密碼才能進行連線。



使用 AP Mode (基地台模式)

AP mode (基地台模式) 提供您將系統設成一個接入點 (基地台)，以供其他無線網路裝置連線。

如要使用 AP mode (基地台模式)，點選 Wi-Fi Engine 選單裡的 AP Mode。



4.4.6 EZ Update

EZ Update 應用程式讓您可以輕鬆地自動更新主機板的軟體、驅動程式以及 BIOS 版本。

透過這個程式，您可以手動更新 BIOS，並選擇開機自我偵測（POST）時想要用來顯示的開機圖示。

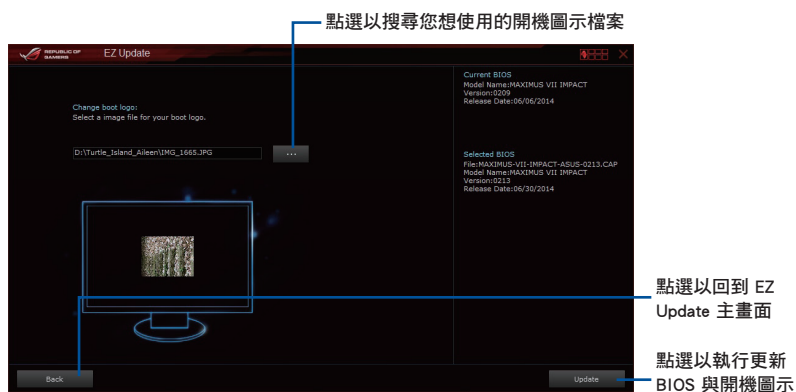
執行 EZ Update

若要執行 EZ Update，請點選螢幕右上方  圖示，然後點選 AI Suite 3 主選單工具列上的 EZ Update。

EZ Update 主畫面



手動更新 BIOS 與選擇開機圖示



在您點選 BIOS Update 按鈕後，點選 Flash 開始更新 BIOS 與上傳開機圖示檔案至您的系統。

4.4.7 推播資訊 (Push Notice)

這個應用程式讓您可以將系統狀態的詳細資訊傳送至智慧型裝置，您也可以使用這個程式傳送訊息至智慧型裝置。



使用這個應用程式之前，請先確認您的電腦與智慧型裝置已經完成配對。請參考 **配對電腦與智慧型裝置** 一節的詳細資訊。

啟動電腦的推播資訊 (Push Notice)

若要啟動推播資訊，請點選 AI Suite 3 主選單右上方的  圖示，然後選擇 Push Notice。

推播資訊 (Push Notice) 主畫面



您也可以透過螢幕右上角的 Push Notice 捷徑來啟動推播資訊功能，請點選 << 然後點選 ，再選擇 。

配對電腦與智慧型裝置

請依照以下步驟配對電腦與智慧型裝置：

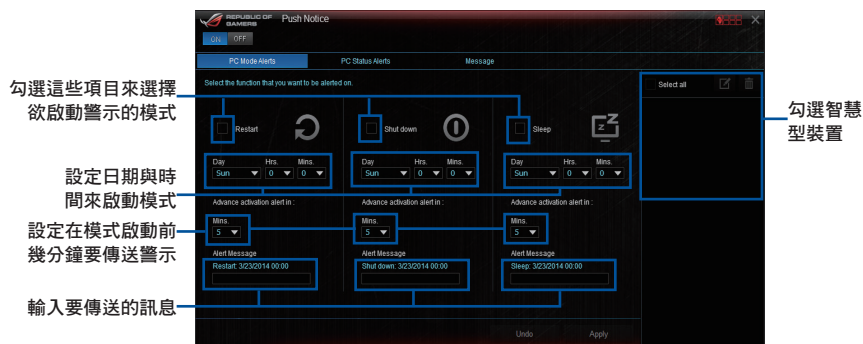
1. 在智慧型裝置點選  來啟動推播資訊 (Push Notice)。
2. 輕觸 Push Scan 然後點選想要配對的電腦名稱。



若要配對電腦與智慧型裝置，請先確認二個裝置都已經連接至同一個無線網路。

設定要發出警告的模式

本功能用來設定當電腦重新啟動、關機或進入睡眠模式時，傳送警示訊息至智慧型裝置。



設定電腦狀態警示

本功能用來將電腦上不正常的狀態，如：電壓、溫度和風扇設定等資訊傳送警示至智慧型裝置。

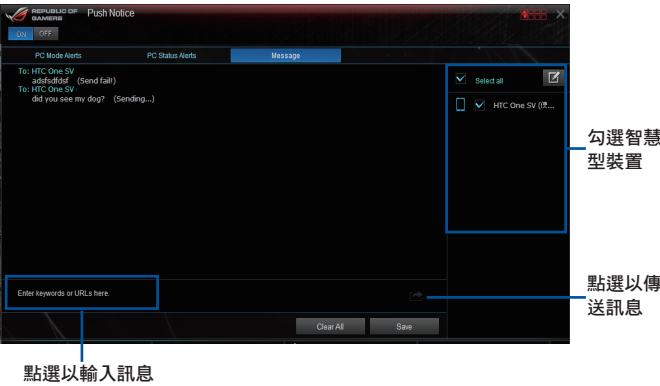


傳送訊息至智慧型裝置

本功能用來傳送訊息至智慧型裝置。

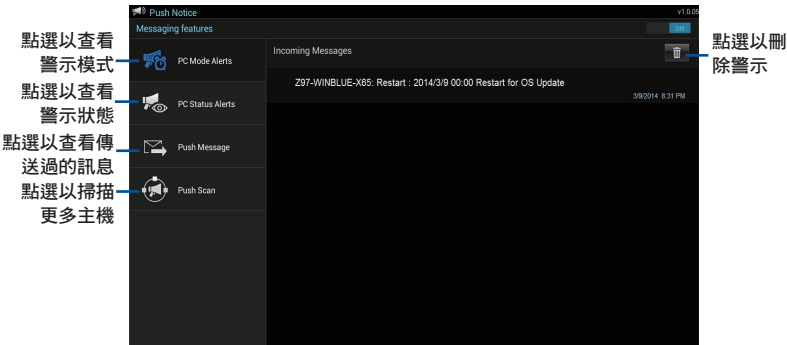


您也可以透過螢幕右上角的推播資訊（Push Notice）訊息捷徑來傳送訊息，請點選 << 然後點選 ，再選擇 。



在智慧型裝置查看電腦狀態

在智慧型裝置點選  以啟動推播資訊（Push Notice）。



4.4.8 系統資訊

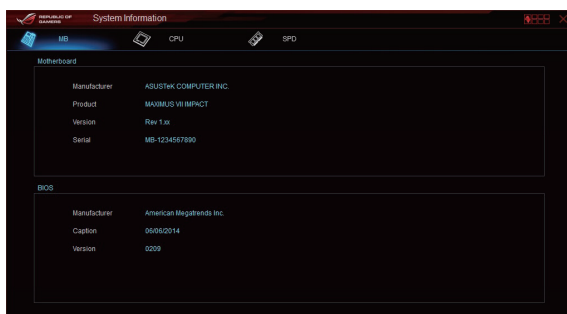
這個程式可以讓您獲得本主機板、處理器與記憶體設定的詳細資訊。

執行系統資訊

若要執行系統資訊，請點選螢幕右上方  圖示，然後點選 AI Suite 3 主選單工具列上的 System Information（系統資訊）。

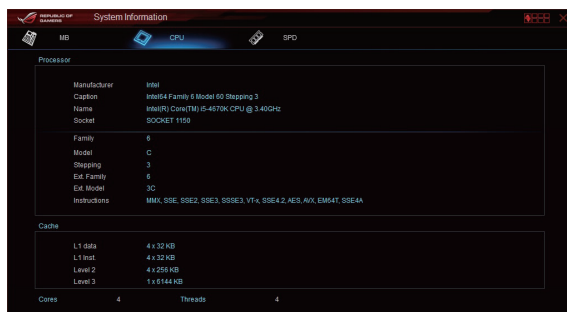
查看主機板資訊

從系統資訊主畫面，點選 MB（主機板）標籤頁來查看主機板的相關資訊。



查看處理器資訊

從系統資訊主畫面，點選 CPU（處理器）標籤頁來查看處理器的相關資訊。



查看 SPD 資訊

從系統資訊主畫面，點選 SPD 標籤頁來查看記憶體的相关資訊。



4.5 Wi-Fi GO!

Wi-Fi GO! 是華碩獨家應用程式，提供您在任何時間、任何地點都能透過智慧型裝置完全掌控您的電腦。您可以輕易地在電腦與智慧型裝置間管理雲端空間，或是同步與備份檔案。



- 若要在不同網域使用 Wi-Fi GO! 功能，請在電腦與智慧型裝置登入華碩帳號。
- 本章節的畫面僅供參考，請以您實際操作的畫面為準，請造訪華碩網站 <http://support.asus.com> 獲得更新的技術文件。



智慧型裝置的使用者介面可能會因作業系統與螢幕解析度不同而異。

系統需求

系統需求	電腦	智慧型裝置
作業系統	Windows® 7/Windows® 8	Android 2.3 或更新版本 iOS5 或更新版本
應用程式	ASUS AI Suite 3	ASUS Wi-Fi GO! & NFC Remote



- 若您使用 Android 智慧型裝置，請從 Google Play 下載 ASUS Wi-Fi GO! & NFC Remote 程式。若您使用的為 iOS 裝置，請從 App Store 下載 ASUS Wi-Fi GO! & NFC Remote 程式。
- 請由主機板包裝盒內隨附的 DVD 光碟或造訪華碩網站 <http://tw.asus.com> 安裝 Wi-Fi GO! 卡驅動程式與 ASUS HomeCloud 應用程式。
- 若從 Windows® 8 更新至 Windows® 8.1，請確認重新安裝 Wi-Fi GO! 卡驅動程式才能完全使用 Wi-Fi GO! 的功能。

智慧型裝置支援的螢幕解析度

Wi-Fi GO! & NFC Remote 支援以下智慧型裝置螢幕解析度：

螢幕類型	低密度 (120, ldpi)	中密度 (160, mdpi)	高密度 (240, hdpi)	超高密度 (320, xhdpi)
螢幕解析度	1024 × 600	WXGA (1280 × 800)	1536 × 1152	2048 × 1536
		1024 × 768	1920 × 1152	2560 × 1536
		1280 × 768	1920 × 1200	2560 × 1600

4.5.1 登入華碩帳號

Wi-Fi GO! 讓您無論何時何地都能完全地控制您的電腦。在電腦與智慧型裝置建立並登入同一個華碩帳號來使用跨網域功能。



Remote Desktop 與 File Transfer 支援跨網域使用功能。

建立一個華碩帳號



在建立帳號之前請先確認已經連線至網際網路。

請依照以下步驟建立華碩帳號：

1. 啟動 ASUS HomeCloud 然後點選 。
2. 在 Wi-Fi GO! 畫面點選  > 建立一個新的帳號，瀏覽器會直接連接至華碩網站（tw.asus.com）。
3. 在華碩網站點選 登入，然後依照螢幕指示來完成註冊。

登入華碩帳號

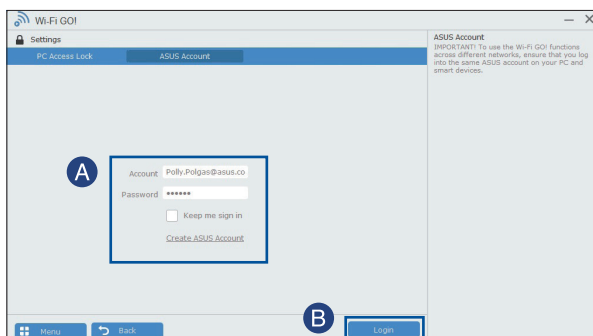
使用電腦登入：

1. 啟動 ASUS HomeCloud 然後點選 。



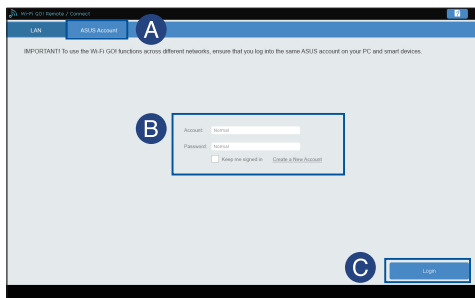
第一次在電腦上執行 Wi-Fi GO! 時會出現登入的提示畫面，若要關閉這個提示畫面並希望以後都不要再出現，請勾選 不要再提示，然後點選 進入登入。

2. 在登入畫面輸入您的華碩帳號與密碼 (A)，然後點選 登入 (B)。



使用智慧型裝置登入：

1. 在智慧型裝置啟動  然後點選 **進入**。
2. 在 Wi-Fi GO! & NFC Remote 畫面點選 **華碩帳號** (A)，輸入您的華碩帳號與密碼 (B)，然後點選登入 (C)。



- 以同一個華碩帳號登入的所有電腦會顯示在裝置列表上。
- iOS 系統的跨網域使用功能會在 Wi-Fi GO! & NFC Remote V2.00.00 或更新的版本之後才能使用。

4.5.2 使用 Wi-Fi GO!

若使用 Wi-Fi GO!，請啟動桌面上的 ASUS HomeCloud 然後點選 。



為保護您的 Wi-Fi 應用程式免於未授權遙控存取，請點選  然後設定密碼。



在智慧型裝置執行 Wi-Fi GO! & NFC Remote 程式來使用 Wi-Fi GO! & NFC 遙控控制功能，若要獲得更多詳細的資訊，請參閱以下 Wi-Fi GO! & NFC Remote 的說明。



Wi-Fi GO! & NFC Remote（智慧型裝置應用程式）

執行 Wi-Fi GO! & NFC Remote

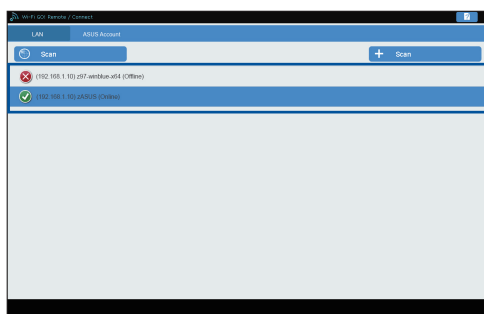
請依照以下步驟使用 Wi-Fi GO! & NFC Remote：

1. 在智慧型裝置啟動 ，然後點選 **進入**。
2. 您可以使用以下任一方式連接智慧型裝置與電腦：
 - a. 連接至相同網路，點選 **網路**。
 - b. 使用華碩帳號，點選 **華碩帳號**，然後輸入您的使用者名稱與密碼，再點選 **登入**。



當您使用華碩帳號連接智慧型裝置與電腦時，只能使用 Remote Desktop 與 File Transfer 功能。

3. 在掃描電腦的列表中，點選想要與智慧型裝置連線的電腦。



設定完成後，Wi-Fi GO! & NFC Remote 介面會顯示在您的智慧型裝置。

Wi-Fi GO! & NFC Remote 主畫面



以上畫面僅供參考，實際畫面會隨著智慧型裝置不同而異。

使用網路喚醒功能

若您想要使用智慧型裝置喚醒電腦功能，請確認已經啟動電腦的網路喚醒（Wake-on-LAN）功能設定。請依照以下步驟設定網路喚醒功能：

1. 在 BIOS 設定中，進入 **Advanced > APM Configuration** 然後將 **Power On By PCI-E/PCI** 項目設定為 **[Enabled]**。
2. 在 Windows® 作業系統中請依照以下步驟進行設定：
 - a. 在電腦桌面點選 **開始**，按滑鼠右鍵點選 **電腦 > 管理** 來啟動電腦管理視窗。
 - b. 點選 **裝置管理員** 來查看所有安裝的裝置。
 - c. 點選 **網路介面卡**，在安裝的介面卡按滑鼠右鍵，然後點選 **內容 > 電源管理** 標籤頁。
 - d. 勾選 **允許這個裝置喚醒電腦** 與 **只允許 Magic 封包喚醒電腦**。



若使用 802.11ac 規格的 Wi-Fi GO! 卡，網路喚醒功能將會在下一個版本的 Windows® 8 作業系統中開始支援。

Cloud GO!

Cloud GO! 讓您透過多種雲端服務，例如 ASUS WebStorage、Dropbox、Google Drive 與 SkyDrive 來控制與同步檔案。



- 在使用 Cloud GO! 時請先確認您的電腦系統與智慧型裝置的日期與時間設定正確。
- 由於雲端儲存的限制，您只能上傳或同步最高達 100MB 的檔案。
- 當您執行檔案同步時，會自動將檔案同步至每個雲端儲存的 Wi-Fi GO! 資料夾；此外，您可以在本地磁碟的 Favorites（我的最愛）資料夾中找到檔案備份。
- 在電腦先登入雲端儲存帳號，然後維持登入狀態以便讓智慧型裝置遙控。

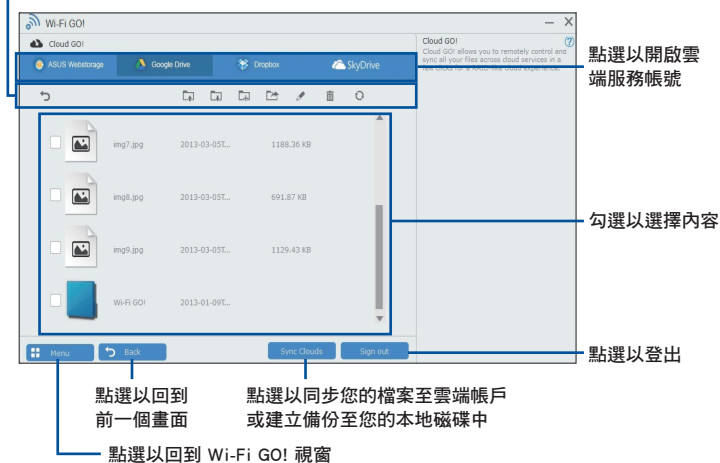
請依照以下步驟使用 Cloud GO!：

1. 在 Wi-Fi GO! 畫面點選 **Cloud GO!**。
2. 勾選 **EULA** 然後點選 **進入**。
3. 進入雲端服務帳號後點選 **登入**。



進入 Google Drive、Dropbox 或 SkyDrive 帳號後點選 **登入**，Cloud GO! 會導引您至 Google Drive、Dropbox 或 SkyDrive 網站讓您登入帳號。

點選指定的圖示來執行移動、上傳、重新命名、
建立資料夾、下載、刪除或更新您的雲端內容



Remote Desktop

Remote Desktop 讓您使用智慧型裝置即時遠端遙控電腦桌面。

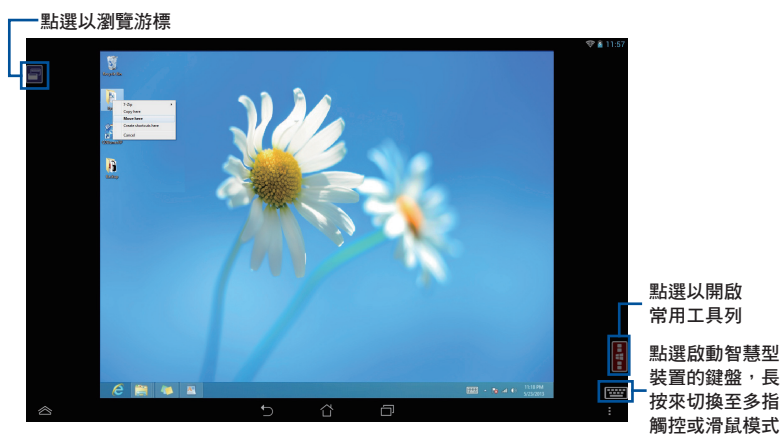


當使用 Remote Desktop 功能時，系統使用者帳號控制（UAC）將被設定為永不通知（Never Notify）。UAC 層級在您離開 Remote Desktop 之後會回到前一次的設定。

請依照以下步驟使用 Remote Desktop：

在智慧型裝置的 Wi-Fi GO! 畫面點選 **Remote Desktop**。

Windows® 8 的 Remote Desktop 介面





Remote Desktop
功能按鍵

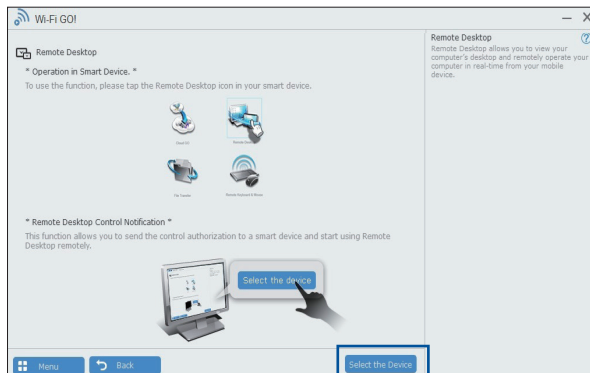


- 選擇多指觸控模式來支援 Windows® 8/Windows® 8.1 的 Microsoft 多指觸控功能。
- 選擇滑鼠模式來支援縮放與一般滑鼠功能。
- 對 Extended Mode (擴展模式) 的支援會隨著電腦安裝的 VGA 驅動程式而有不同。

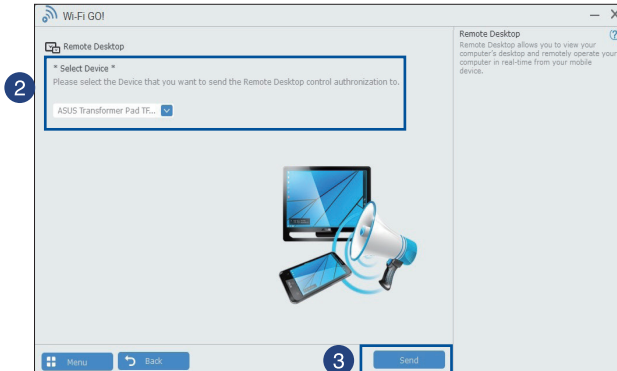
Remote Desktop Control 通知

本功能用來傳送控制權至智慧型裝置，並直接在裝置上開始使用 Remote Desktop。
請依照以下步驟使用 Remote Desktop Control 通知：

1. 點選 **選擇裝置**。



2. 從下拉式選單選擇裝置。
3. 點選 **傳送** 來將 Remote Desktop control 授權傳送至選擇的裝置。



本功能需要系統中安裝有 **推播資訊** 功能，您可以在包裝盒內附的驅動程式與應用程式光碟中找到推播資訊的應用程式安裝檔，或是從華碩網站 <http://tw.asus.com> 下載最新的安裝檔。

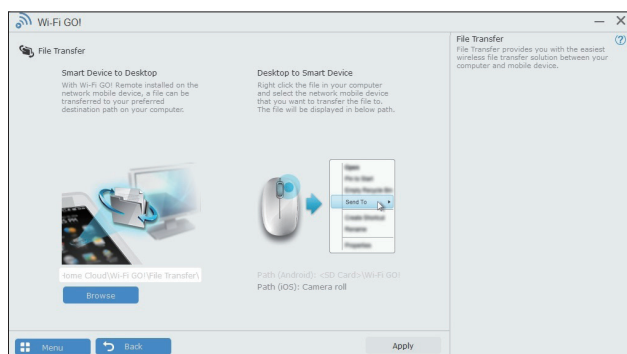
File Transfer

File Transfer 用來在電腦與智慧型裝置之間，只要在大眾專用網路中一指觸控即可同步與分享檔案。

從電腦傳送檔案至智慧型裝置

請依照以下步驟從電腦傳送檔案至智慧型裝置：

1. 點選 **File Transfer**。
2. 點選 **設定** 來選擇要傳送檔案的目的地。
3. 按滑鼠右鍵然後選擇 **傳送至 > [裝置名稱]**。



4. 傳送檔案完成後，點選 **OK**。



- 若要在 iOS 裝置接收檔案，請進入 **設定 > Privacy > Photos**，然後啟動 **Wi-Fi GO! & NFC Remote**。
- 若要尋找傳送的檔案，在 Android 裝置中請至 **<SD Card>\Wi-Fi GO!** 尋找，而 iOS 裝置請至相簿尋找。

從智慧型裝置傳送檔案至電腦

請依照以下步驟從智慧型裝置傳送檔案至電腦：

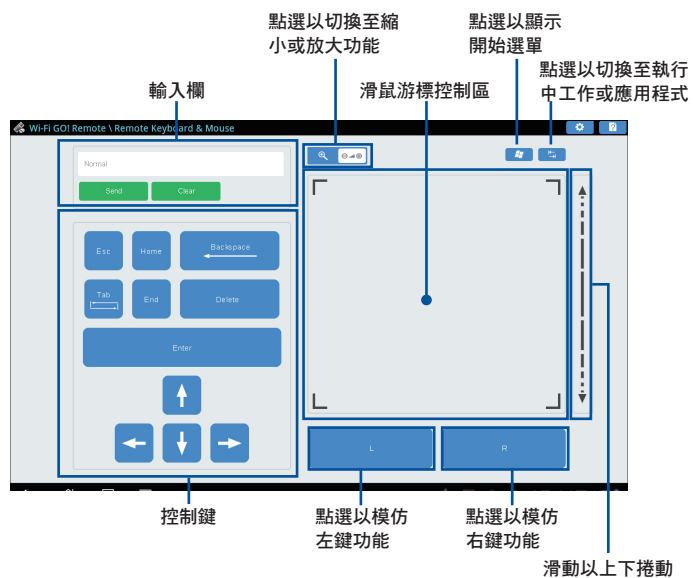
1. 點選 **檔案傳送 > Enter**。
2. 勾選欲傳送的檔案然後點選 **傳送**。



請至 **X:\Users\Documents\ASUS HomeCloud\Wi-Fi GO!\File Transfer** 尋找傳送的檔案，或是點選 **設定** 來選擇新的儲存位置。

Remote Keyboard & Mouse

Remote Keyboard & Mouse 用來將智慧型裝置的觸控螢幕作為電腦的遙控鍵盤與滑鼠。



4.6 ASUS Media Streamer

ASUS Media Streamer 讓您可以在任何地點都能享受電腦中的多媒體娛樂。您可以使用電腦或智慧型裝置將電腦中的音樂或最喜歡的電影串流播放至智慧型電視。



- 請確認先啟動智慧型裝置中的 DLNA 設定。
- ASUS Media Streamer 支援 NFC 功能。有些功能可能需要安裝 NFC EXPRESS 2。請造訪 <http://tw.asus.com> 來獲得更多關於 NFC EXPRESS 2 的資訊。
- 若您使用 Android 智慧型裝置，請從 Google Play 下載 ASUS Media Streamer 程式。若您使用的為 iOS 裝置，請從 App Store 下載 ASUS Media Streamer 程式。



- iOS 系統中的跨網域使用功能要在 Media Streamer V2.00.00 或更新的版本才能使用。
- iOS 系統僅支援 Media Streamer 的照片與影片串流功能。

4.6.1 系統需求

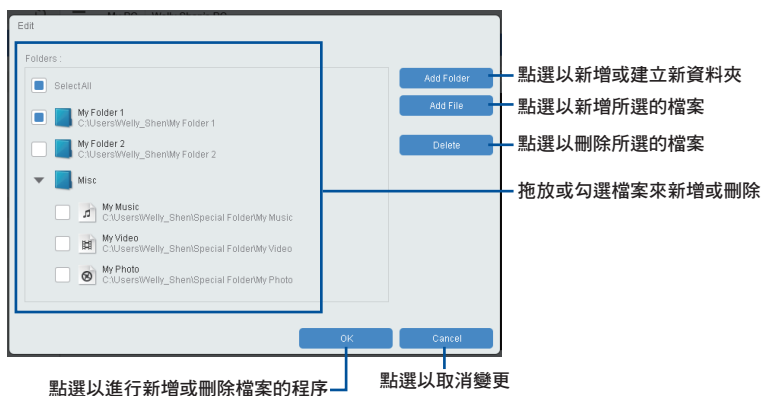
系統需求	電腦	智慧型裝置
作業系統	Windows® 7/Windows® 8/ Windows® 8.1	Android 4.0 或更新的版本 iOS7 或更新的版本
應用程式	ASUS HomeCloud	ASUS Media Streamer

4.6.2 使用 ASUS Media Streamer

在電腦桌面點選 ASUS HomeCloud，然後點選 。在智慧型裝置點選 Media Streamer。



新增與刪除檔案



以下為 Android 與 iOS 裝置支援的檔案格式：

- Android：.3gp、.mp4、.m4a、.aac、.ts、.flac、.mp3、.mid、.xmf、.mxmf、.rtttl、.rtx、.ota、.imy、.ogg、.mkv、.wav、.jpg、.gif、.png、.bmp、.webp、.webm。
- iOS：.mov、.mp4、.mpv、.3gp。

4.7 ROG 音效功能

安裝軟體

安裝主機板配件中的驅動及公用程式 DVD 光碟裡的 Realtek® Audio Manager 音效程式。

若 Realtek® 音效軟體已經安裝，您可以在桌面下方工具列上找到 Realtek® HD Audio Manager 圖示。請使用滑鼠左鍵雙按點選圖示以顯示 Realtek® HD Audio Manager 音效管理程式。

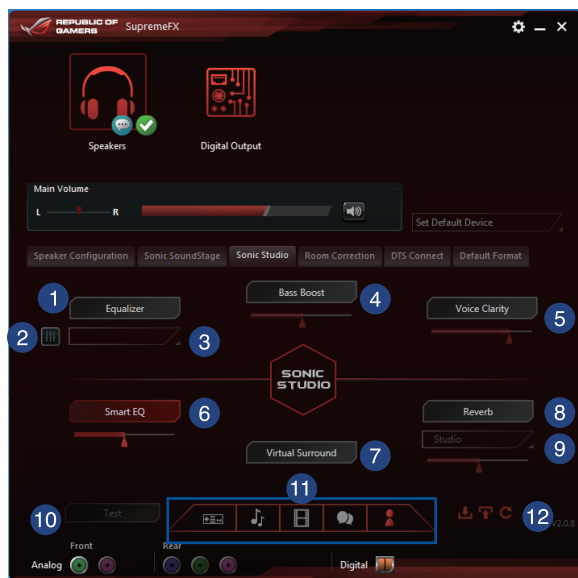


4.7.1 Sonic Studio

Sonic Studio 是一個音效調整軟體，此軟體提供了包含六項音效設定：Reverb（回音）、Bass Boost（重低音）、Equalizer（等化器）、Voice Clarity（語音清晰）、Smart EQ（Smart Volume）與 Virtual Surround（虛擬環繞）功能。虛擬音效透過 2 聲道耳機可以做出模擬與提供遊戲時的環繞音場效果。



Sonic Studio 沒有獨立的安裝程式，當您安裝 Realtek 音效驅動程式時，本程式將自動安裝至您的電腦。



- 1 **Equalizer switch (等化器開關)**
點選以啟用這項功能，提供您根據自己的喜好調整等化器的參數值。
- 2 **Equalizer advanced settings (等化器進階設定)**
本項目僅當 Equalizer switch 啟用才會顯示，提供您設定等化器的設定值。您可以手動設定或自訂偏好的設定或選擇已存在的預設等化器設定值。
- 3 **Equalizer presets (預設等化器)**
選擇目前或選定的預設等化器。
- 4 **Bass Boost switch (重低音開關)**
點選可以增強重低音效果，拖曳滑桿以調整音效的重低音效果。
- 5 **Voice Clarity switch (語音清晰度開關)**
啟用 Voice clarity 可以將人聲擷取更清晰，以獲得更好的對話/音效通訊品質，或聆聽音樂時讓人聲表現更清晰。
- 6 **Smart EQ (Smart Volume) switch (智慧 EQ 音場開關)**
提供動態調整 EQ 可以讓人聽到更多的細節。
- 7 **Virtual Surround switch (虛擬環繞音效開關)**
本項目提供您開啟耳機的 7.1 聲道環繞音效。
- 8 **Reverb switch (回音開關)**
Reverb (回音) 效果為 Virtual Sound Stage 的一部分，可以讓您選擇其他回音效果。
- 9 **Reverb presets (預設回音)**
點選以選擇預設回音，然後設定不同環境空間的回音效果。
當 Reverb switch 項目啟用時，本項功能才能使用。
- 10 **Test tone (測試音)**
點選後可以開始測試預設設定檔。
- 11 **Preset profiles (預設檔)**
可以從遊戲、音樂、電影或通訊使用時點選任一預設檔。
- 12 **Profile import/export (設定檔匯入/匯出)**
提供您匯入、匯出或還原設定檔至預設狀態。

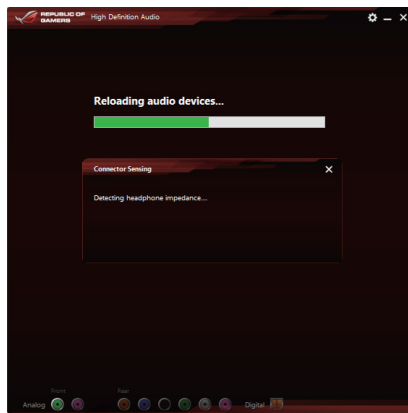
4.7.2 Sonic SenseAmp

Sonic SenseAmp 是 ROG 獨家研發的技術，提供主機板內建音效的耳機擴大機（AMP），具備三個 AMP 等級的調整器。可以偵測耳機的阻抗與調整對應至內建的擴大機（AMP）。

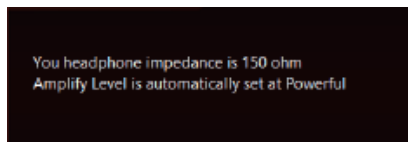


- Sonic SenseAmp 僅支援於前面板連接使用。
- 將耳機的音量調至最大以獲得正確的阻抗偵測。

當您將耳機插入耳機孔後，Sonic SenseAmp 會立即彈出交談視窗並顯示 “Detecting headphone impedance”（偵測到耳機裝置）。



在偵測好耳機的阻抗後，Sonic SenseAmp 會彈出類似如下的視窗。

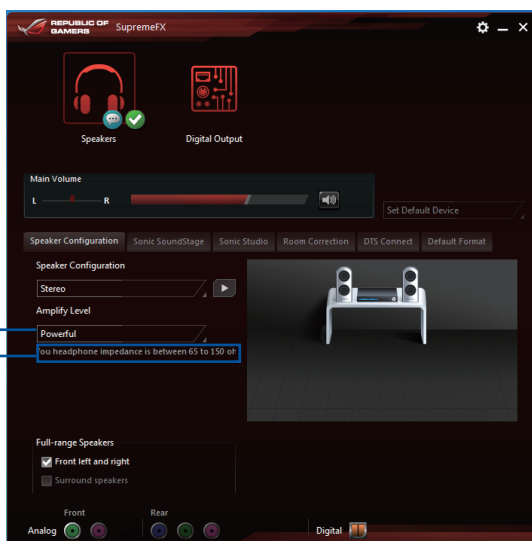


當調整偵測耳機的阻抗時，請參考下表有關 Sonic SenseAmp 的建議：

65 ohm 或更低	擴大機等級自動設定為 Performance
65 ohm 至 150 ohm	擴大機等級自動設定為 Powerful
> 150 ohm	擴大機等級自動設定為 Extreme
其他裝置	插入的裝置會偵測為其他裝置

在您關閉彈出式視窗後，Sonic SenseAMP 會進入喇叭設定，並且顯示調整耳機的阻抗。

點選以手動調整擴大機等級
顯示耳機的阻抗

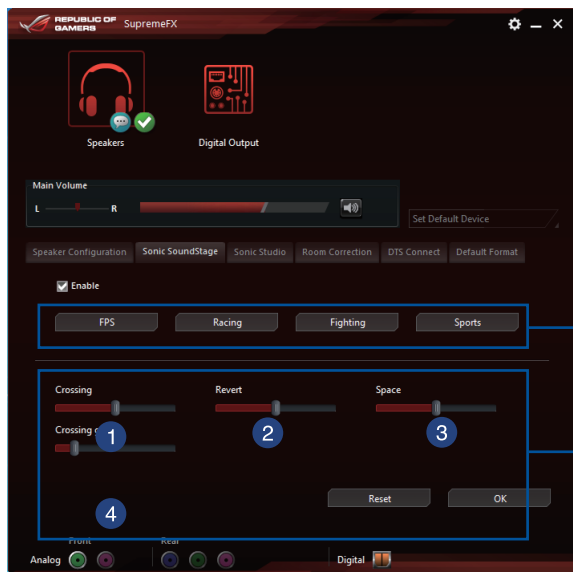


4.7.3 Sonic SoundStage

Sonic SoundStage 為採用硬體基礎的虛擬攝影棚完整解決方案，提供了四種遊戲預設檔：FPS（第一人稱射擊）、Racing（賽車）、Combat（格鬥）與 Sport（運動）。



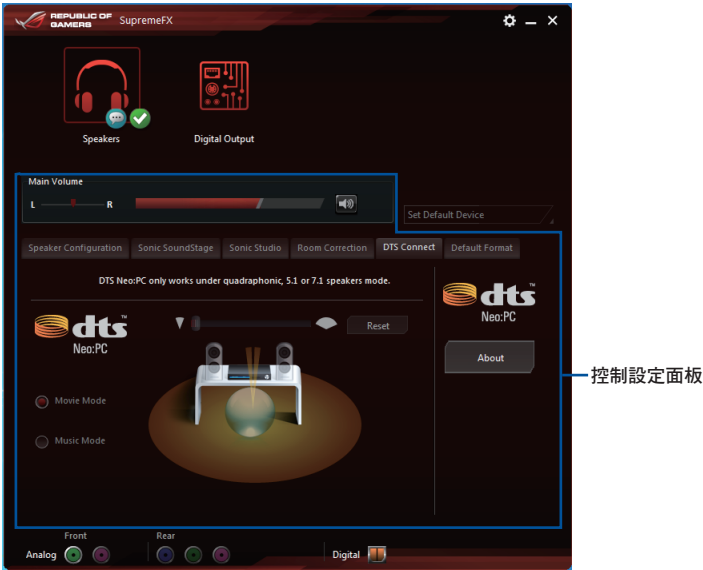
- 本項功能僅適用於連接前面板連接耳機輸出。
- 您可以透過主機板上的 SoundStage 按鈕來啟用這項功能。請參考 1.2.6 主機板上的內建按鈕與開關 一節的說明。



- 1 Crossing**
移動滑桿來調整跨通道的混和量。
- 2 Revert**
移動滑桿來還原至主音源。
- 3 Space**
移動滑桿來調整和虛擬空間聲音。
- 4 Crossing gain**
當 Crossing and Revert 啟用時，本項目才會顯示。移動滑桿來調整牆壁的硬度。

DTS Connect

DTS Connect 提供包含支援所有音效娛樂的格式，並採用 4、5.1 與 7.1 聲道提供不可思議的環繞音效。這項功能並且能讓您將電腦與家庭劇院系統連接。



4.8 Sonic Radar II

Sonic Radar II 是專為第一人稱射擊（FPS）遊戲設計，可顯示聲音的精確方向，以及聲音從哪邊來的強度。具備友善的操作介面，並提供音響擴大器功能以放大所需的聲音效果。



- Sonic Radar II 沒有獨立的安裝程式，當您安裝 Realtek 音效驅動程式時，本程式將自動安裝至您的電腦。
- Sonic Radar II 在安裝完成後不會自動啟動，您可以從桌面或所有程式選單來啟動這個程式。



您也可以在系統開機後即啟動 Sonic Radar II，請從工具列點選 ，然後在  按滑鼠右鍵，再點選 **啟動 Sonic Radar II (Enable Sonic Radar)** 或 **在開機時啟動 (Enable Launch at Startup)**。

Display Menu (顯示選單)

可提供您自訂每個遊戲的設定，包含 Transparency (透明度)、Signal (訊號)、Size (大小) 與 Remanency (剩餘磁感)。



顯示可使用的選項，點選每個標籤頁可以選擇其中的項目。每個項目都有其專屬的設定值與選單。

點選以還原至預設值

點選後開始做音效測試

使用滑桿以調整設定值

顯示遊戲清單

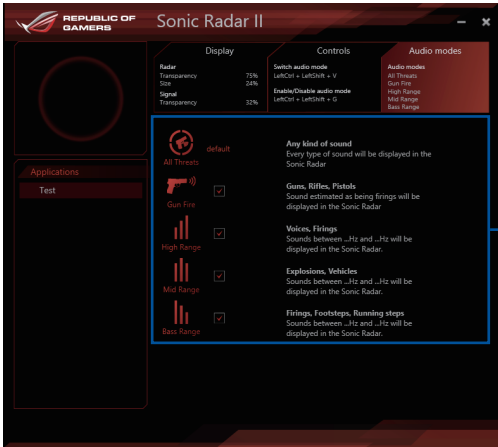
Control Menu (控制選單)

提供您設定快速鍵。



Audio Mode/Radar Selection menu (音效模式/雷達選項選單)

提供您設定增強音效。



點選以選擇
要增強的音效



Audio Mode/Radar Selection 可以在遊戲進行中使用快速鍵開啟，請參考 Controls (控制) 標籤頁以了解更多有關快速鍵設定的說明。

4.9 GameFirst III

GameFirst III 是一個網路管理軟體，提供四種預設封包優先處理設定檔（最佳化、遊戲、串流媒體與檔案共享），以便於使用者的需求。使用者也可以手動分配頻寬，並調整設定每個應用程式的優先順序，讓執行速度更快、更流暢。

如欲使用 GameFirst III，請使用滑鼠左鍵雙按點選桌面上的  圖示。

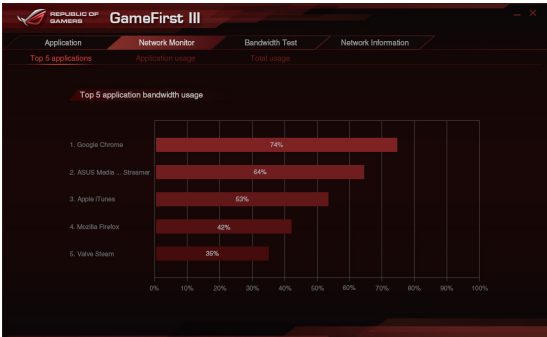


- 1 Optimization Mode (最佳化模式)
遊戲封包的優先順序與其他封包也進行最佳化。
- 2 Game Mode (遊戲模式)
將遊戲封包放在最優先順序。
- 3 Media Streaming Mode (串流媒體模式)
將串流媒體封包放在最優先順序。
- 4 File Sharing Mode (檔案分享模式)
將檔案分享封包放在最優先順序。

Network Monitor (網路監控)

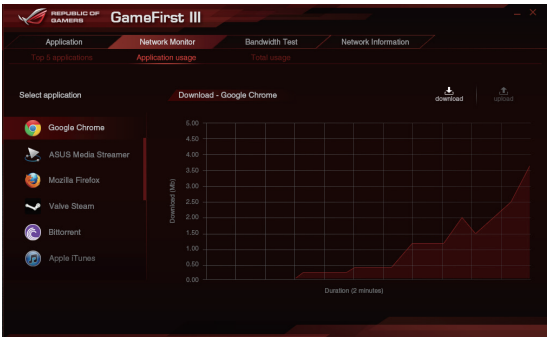
Top 5 application (前 5 名應用程式)

顯示目前使用量排名前 5 名消耗頻寬量的應用程式。



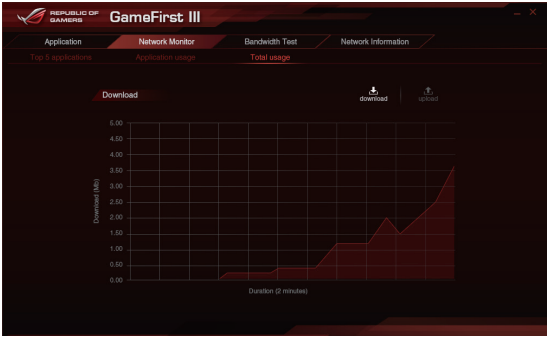
Application usage (應用程式使用狀況)

顯示目前使用的應用程式之個別的下載和上傳頻寬。



Total usage (總使用量)

顯示目前使用的應用程式的總下載和上傳頻寬量。



Bandwidth Test（頻寬測試）

你可以使用這項功能來測試網際網路服務供應商M（ISP）速度或在需要時，以手動方式輸入想要的上傳/下載速度與套用其速度。



Network Information（網路資訊）

顯示有關實體網路卡的相關資訊，如 speed（速度）、physical address（實體位址）、IP address（IP 位址）、subnet mask（子網路遮罩）與 default gateway（預設閘道器）



4.10 KeyBot

KeyBot是一個內建的微型處理器，可以瞬間將鍵盤升級。這項功能可以提供您設定和指派巨集至鍵盤上指定的按鍵，便能同時執行特定或多項任務。並且還可以設定電腦在 CPU Level Up、XMP 的喚醒功能，或直接喚醒 BIOS 模式。

請依照以下方式使用 KeyBot：

1. 按下主機板上的 KeyBot 按鈕。



當 KEYBOT_LED 燈號亮燈時，表示 KeyBot 功能已經開啟。

2. 將 USB 介面鍵盤插入支援 KeyBot 功能的 USB 埠。



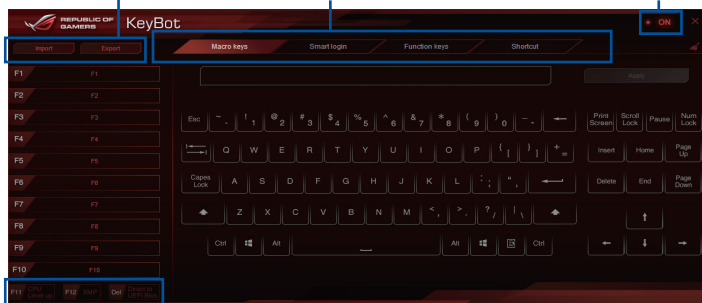
請參考 2.3.1 後側面板連接埠 或 2.2 BIOS 更新 一節的說明，以了解更多有關 KeyBot USB 埠的訊息。

3. 使用滑鼠左鍵雙按點選桌面上的  圖示，以開啟 KeyBot 應用程式。

點選以匯入或匯出設定檔

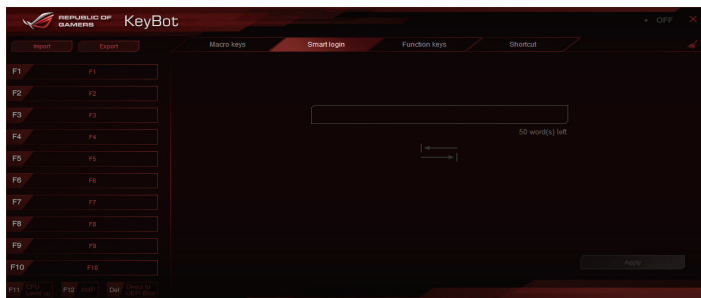
點選以進行 Macro keys、Smart login、Function keys 與 Shortcut 設定

勾選以切換 KeyBot 功能為開 (On) / 關 (Off)

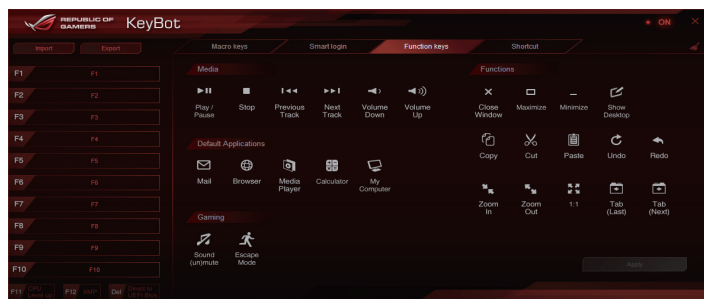


點選以執行特定的任務，或點選其對應的鍵盤按鍵

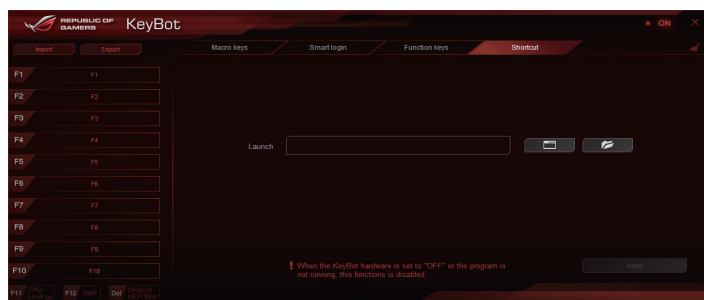
Smart login (智慧登入)



Function Keys (功能鍵)



Shortcut (快速鍵)



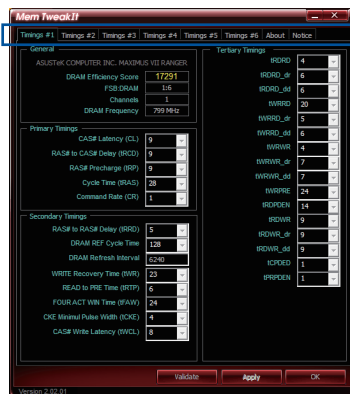
4.11 MemTweakIt

MemTweakIt 是一套軟體提供您檢視各等級的記憶體時脈。您可透過 Mem TweakIt 驗證您的記憶體效能分數，並在 ROG 官方網頁上與其他使用者比較分數排名。



MemTweakIt 功能為依據主機板的類型而定，每個晶片具備不同的選項。

要開啟此功能，請使用滑鼠左鍵雙按桌面上的  圖示。



點選標籤頁以設定記憶體時脈



點選 About 標籤頁然後點選 REPUBLIC OF GAMERS 可以進入 ROG 官方網頁

點選以離開 MemTweakIt
點選以套用設定
點選以驗證設定

驗證和儲存您的 MemTweakIt 設定

請依照以下方式驗證與在線上儲存您的設定值：

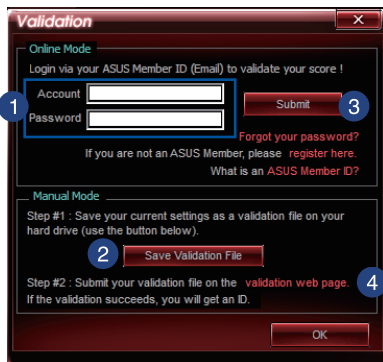
1. 開啟 MemTweakIt 後點選 Validate（驗證）。
2. 在 **Online Mode**（線上模式），輸入您的華碩 Account（帳號）與 Password（密碼）後，點選 Submit（提交）。



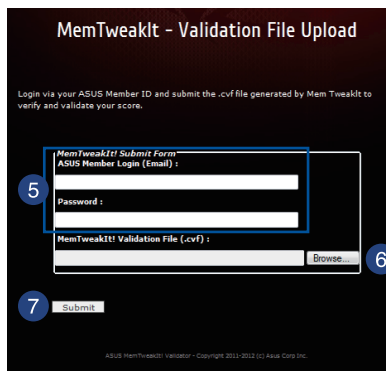
您的設定值將會顯示在 MemTweakIt webpage（MemTweakIt 網頁）上。

手動設定 validate（驗證）與儲存您的設定值：

1. 開啟 MemTweakIt 後，點選 Validate（驗證）。
2. 在 **Manual Mode**（選單模式）中，點選 **Save Configuration File**（儲存設定檔案）。
3. 針對您的設定檔案輸入一個檔名，然後點選 **Save Validation File**。
4. 點選 **validation webpage**。



5. 在 **MemTweakIt - Validation File Upload** 視窗中，輸入您的 account ID（帳號）與 password（密碼）。
6. 點選 **Browse**（瀏覽），找到儲存 .cvf 檔案的位置後，點選 **Open**（開啟）。
7. 點選 **Submit**（提交）。



您的設定值將會顯示在 MemTweakIt webpage（MemTweakIt 網頁）上。

4.12 RAMDisk

RAMDisk 是資料儲存軟體，使用部分系統記憶體將它變成一個高速的虛擬磁碟，提供您在此儲存快取檔案與遊戲程式，而能達到立即讀取。RAMDisk 允許您自動備份、更新與回復檔案。



下列的資料夾並非為最適合的 RAMDisk 最佳化，移動它們至 RAMDisk 可能會對您的系統產生負面的影響。

- **Swap file/Page file**（分頁檔案）：Swap file 是一個永久的儲存空間，由系統記憶體的虛擬記憶體所延伸。移動 Swap file 至 RAMDisk 容易發生全部佔有的缺點，而可能會影響系統效能。
- **Startup folders**（啟動資料夾）：當 RAMDisk 在開機時一起載入匯合的檔案夾內容時，變更開機檔案夾的區域可能會導致系統異常並且關閉載入您的 RAMDisk。

請點選  以開啟 RAMDisk。

建立/刪除 RAMDisk 磁碟

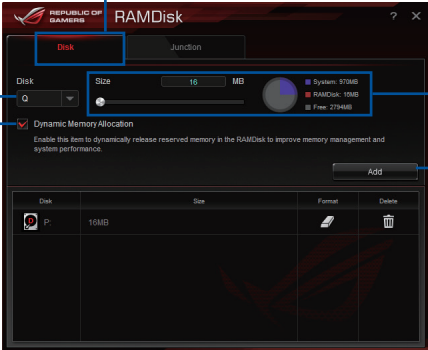
RAMDisk 磁碟提供放置您最愛的應用程式與檔案至 RAM（記憶體）裡，這麼一來便可以有效的運用記憶體速度，以獲得最佳的讀取/寫入效能。當您的電腦每次關機時，儲存在 RAMDisk 裡的檔案則會自動進行備份。



啟動可能需要一段等待時間，視您的 RAMDisk 磁碟大小而定。

建立 RAMDisk 磁碟

點選以建立 RAMDisk 磁碟



點選向下箭頭以顯示
讓您選擇為 RAMDisk
的磁碟名稱

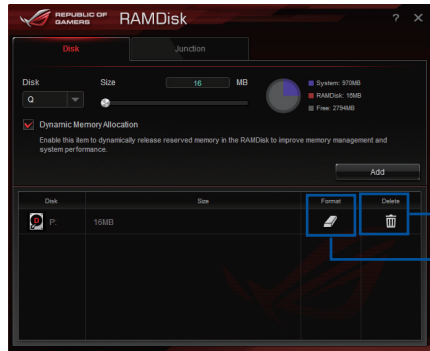
勾選以啟用 Memory
Allocation 功能

將拖曳桿移動至右
側以進行大小配置

點選 Add 以完成建
立 RAMDisk 磁碟

Disk	Size	Format	Delete
P:	16MB		

刪除或格式化現有的 RAMDisk 磁碟



點選以刪除現有的
RAMDisk 磁碟。
點選以格式化現有
的 RAMDisk 磁碟。



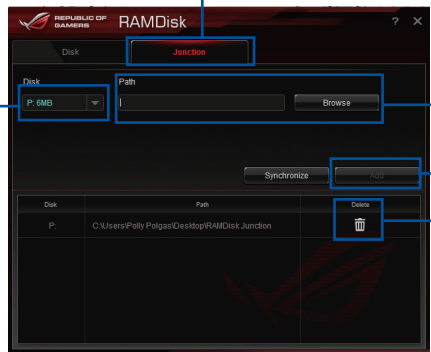
格式化功能只有在您的磁碟已經啟動動態記憶體分配（Dynamic Memory Allocation）功能時才能使用。

建立/刪除一個連接點

建立一個連接點，可以重新對應 RAMDisk 的原始內容，啟用讀取需要的應用程式或檔案作為原始檔案位置。

選擇 Junction 欄位以建立連接點

點選向下鍵以選擇
RAMDisk 磁碟與其
可用的儲存空間



點選以選擇在何
處建立連接點

點選以新增一
個新連接點

點選以刪除現
有的連接點

同步備份檔案

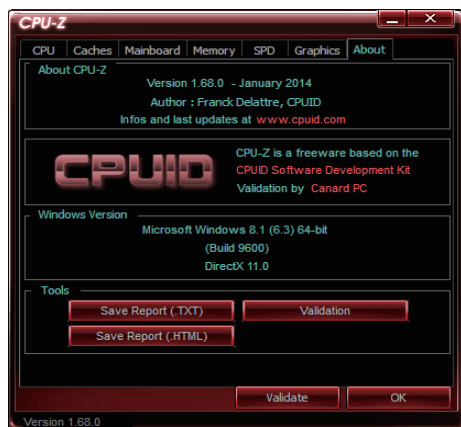
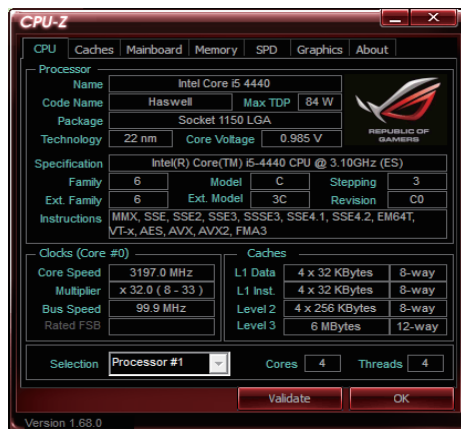
在完成建立連接點（junction point）後，RAMDisk 會自動建立一個檔案夾在原始的位置。使用 RAMDisk 以手動方式同步更新這些備份檔案。



4.13 ROG CPU-Z

ROG CPU-Z 為 CPUID 針對 ROG 所量身訂做的版本。具備與原來版本相同的功能與可信度，並擁有獨特的設計。使用全新外觀的 ROG CPU-Z 來確實地回報 CPU 相關訊息與展現您的獨特性。

如欲開啟 ROG CPU-Z，請用滑鼠左鍵雙按點選桌面上的  圖示。



第五章

5.1 RAID 功能設定

本主機板內建 Intel® 晶片組，可以讓您透過 Intel® Rapid Storage 技術來設定 RAID 0、1、5 與 RAID 10 磁碟陣列。



若您想要使用設置有 RAID 磁碟陣列的硬碟機來啟動系統，請在安裝作業系統到選定的硬碟之前，先將公用程式 DVD 光碟內的 RAID 驅動程式檔案複製至磁碟片中。請參考 5.2 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片一節的說明。

5.1.1 RAID 定義

RAID 0 的主要功能為「Data striping」，即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」，即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應（Mirrored Pair），並以平行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能（fault tolerance），它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 5 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展，分別記錄到三部或以上的硬碟機中。而 RAID 5 陣列設定的優點，包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力，與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇，可用於交叉處理作業、資料庫應用、企業資源的規劃，與商業系統的應用。這類型的陣列模式，最少需要三部硬碟機方可進行設定。

RAID 10 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長，不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率，也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能，讓您不但享有高速的資料傳輸功能，對於資料的保存也無後顧之憂。

5.1.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機

本主機板支援 Serial ATA 硬碟機。為了最佳的效能表現，當您要建立陣列模式設定時，請盡可能採用具備相同型號與容量的硬碟機。

請依照以下安裝方式來建構 SATA RAID 磁碟陣列。

1. 將硬碟安裝至硬碟槽中。
2. 安裝硬碟連接排線，將欲建構磁碟陣列的硬碟連接至主機板。
3. 將 SATA 電源線連接到每一部硬碟機。

5.1.3 在 BIOS 程式中設定 RAID

在您開始建立陣列之前，您必須先在 BIOS 程式設定中設定對應的 RAID 選項。請依照下列步驟進行操作：

1. 在開機之後系統仍在記憶體の開機自我測試 (Power-On Self Test, POST) 時，按下 <Delete> 按鍵進入 BIOS 設定程式。
2. 進入主選單 (Main) 後，選擇 **Advanced > SATA Configuration** 選項，然後按 <Enter> 鍵。
3. 將 **SATA Mode** 選項設定為 [RAID Mode]。
4. 儲存您的設定值並退出 BIOS 程式。



關於如何在 BIOS 中針對選單進行瀏覽與輸入，請參考第三章的相關說明。

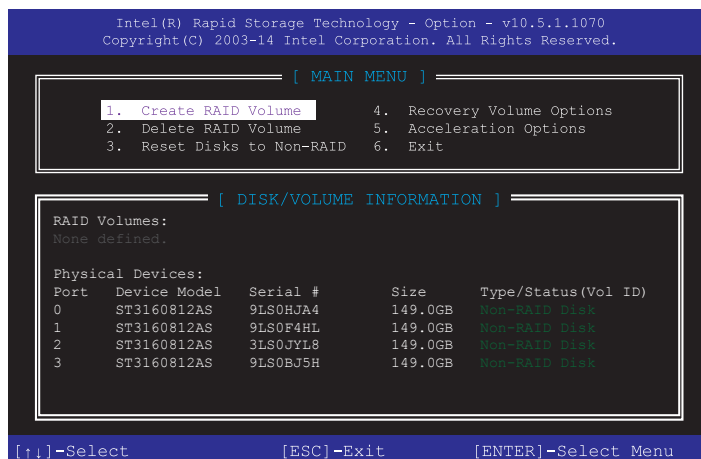


由於晶片的限制，當您設定 SATA 連接埠為 RAID 時，所有的 SATA 連接埠均會以 RAID 模式運作。

5.1.4 進入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式

請依照下列步驟來進入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式：

1. 啟動您的電腦。
2. 當系統執行開機自我偵測程序（POST）時，按下 <Ctrl> + <I> 鍵來進入公用程式主選單。



在螢幕下方的導覽鍵可讓您移動光棒到不同的選項並選擇選單中的選項。



本節中的 RAID BIOS 設定畫面僅供參考，所顯示的畫面與實際設定畫面可能稍有不同。

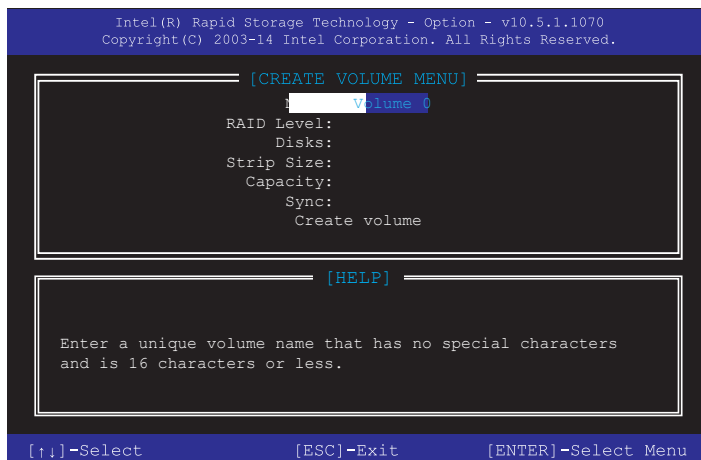


本公用程式可以支援四個硬碟進行 RAID 設定。

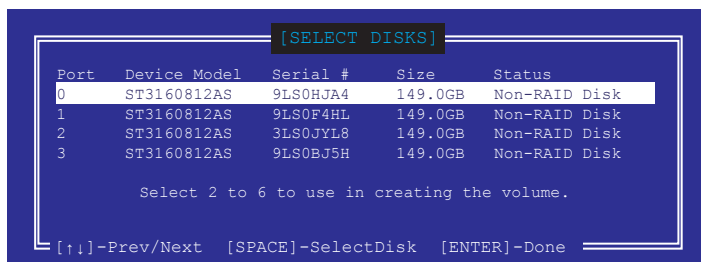
建立 RAID 設定

請依照下列步驟建立 RAID 設定：

1. 選擇 **1. Create RAID Volume** 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的畫面。



2. 為您的 RAID 磁區鍵入一個名稱，然後按下 <Enter> 按鍵。
3. 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要的 RAID 層級，然後按下 <Enter> 按鍵。
4. 當 **Disk** 選項出現，請按下 <Enter> 按鍵以便選擇要進行陣列設定的硬碟裝置。接著顯示如下圖所示的畫面。



5. 請使用向上、向下方向鍵來選擇硬碟裝置，確認後請按下 <Space> 按鍵來進行選擇。接著被選定的硬碟裝置旁便會出現一個小三角形圖示。當要進行陣列設定的硬碟裝置選擇完畢後，請按下 <Enter> 按鍵。
6. 使用向上、向下方向鍵來選擇 RAID 磁碟陣列（RAID 0、RAID 10、RAID 5）要分割的容量，然後按下 <Enter> 按鍵。分割的數值可由 4KB 遞增至 128KB，資料分割的數值應該以硬碟使用的目的來決定。下列為建議選項：
 - RAID 0: 128KB
 - RAID 10: 64KB
 - RAID 5: 64KB



若此系統欲作為伺服器使用，建議您選擇較低的磁區大小；若此系統欲作為多媒體電腦用來執行影音的編輯製作，建議您選擇較高的磁區大小來獲得最佳的效能。

7. 輸入您所要的陣列容量，接著按下 <Enter> 按鍵。本項目預設值是採用最高可容許的磁碟容量。
8. 在 **Create Volume** 的提示對話框中再按下 <Enter> 按鍵來建立磁碟陣列，接著便會出現如下圖的提示訊息畫面。

WARNING: ALL DATA ON SELECTED DISKS WILL BE LOST.
Are you sure you want to create this volume? (Y/N)

9. 按下 <Y> 鍵建立陣列並回到主選單，或是按下 <N> 鍵回到 **CREATE VOLUME MENU**（建立陣列標籤）選單。

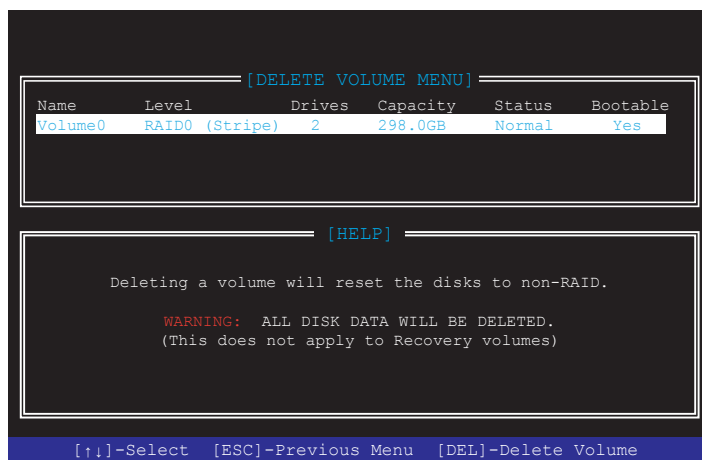
刪除 RAID 陣列



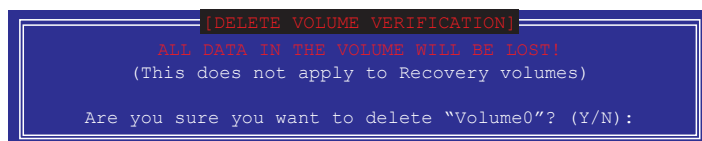
當您要刪除 RAID 設定時請小心，儲存在硬碟中的資料會被全部刪除。

請依照以下步驟刪除 RAID 陣列：

1. 選擇 **2. Delete RAID Volume** 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。



2. 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要刪除的 RAID 設定，然後按下 <Del> 按鍵。接著顯示如下圖所示的畫面。

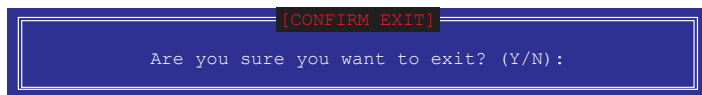


3. 按下 <Y> 鍵刪除 RAID 並回到主選單，或是按 <N> 鍵回到 **DELETE VOLUME MENU**（建立陣列標籤）選單。

離開 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式

請依照以下步驟離開公用程式：

1. 選擇 **5. Exit** 然後按下 <Enter> 按鍵，顯示如下圖所示的畫面。



2. 按下 <Y> 按鍵來離開公用程式，或是按下 <N> 回到主選單。

5.2 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片

當您欲在擁有 RAID 設定的硬碟中安裝 Windows® 作業系統時，您需要準備一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片。



本主機板沒有軟碟機插槽，請使用 USB 軟碟機來建立 SATA RAID 驅動程式的磁片。

5.2.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID 驅動程式磁片

請依照下列步驟在不進入作業系統狀態下建立 RAID/SATA 驅動程式磁片：

1. 開啟您電腦的電源。
2. 當進行 POST 開機自我偵測時按下 <Del> 鍵進入 BIOS 程式設定。
3. 將光碟機設定為主要開機裝置。
4. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機中。
5. 儲存變更並退出 BIOS 程式設定。
6. 當選單出現時，點選 **製作驅動程式磁片** 標籤頁，按下 <1> 來建立一張 RAID 驅動程式磁片。
7. 將已格式化的磁片放入 USB 軟碟機中，並按下 <Enter> 鍵。
8. 依照螢幕的指示完成驅動程式磁片的建立。

5.2.2 在 Windows® 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片

請依照下列步驟在 Windows® 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片：

1. 啟動 Windows 作業系統。
2. 連接 USB 軟碟機並將軟碟片放入軟碟機中。
3. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機中。
4. 點選 **製作驅動程式磁片** 標籤頁，接著點選 **Intel AHCI/RAID Driver Disk** 選項來建立一張 RAID 驅動程式磁片。
5. 選擇 USB 軟碟機。
6. 依照螢幕指示完成驅動程式磁片的建立。



請將驅動程式磁片切換為防止寫入以避免遭受電腦病毒的感染。

5.2.3 在安裝 Windows® 作業系統時安裝 RAID 驅動程式

請依照下列步驟在 Windows® 7 或更新的作業系統中安裝 RAID 驅動程式：

1. 當安裝作業系統時，選擇 **Load Driver**。
2. 將搭載有 RAID 驅動程式的磁碟片/USB 隨身碟置入軟碟機/USB 連接埠，並點選 **Browse**。
3. 請選擇您的裝置後，選擇 **Drivers > RAID**，並選擇 RAID 驅動程式檔案再按 **OK**。
4. 請依照螢幕指示來完成驅動程式的安裝。



在從 USB 隨身碟載入 RAID 驅動程式之前，您必須使用另一台電腦來將公用程式光碟中的 RAID 驅動程式複製到 USB 隨身碟。



要在 RAID 模式下設定 Windows® UEFI 作業系統，請先為光碟機載入 UEFI 驅動程式。

附錄

華碩的連絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路15號
電話 : +886-2-2894-3447
傳真 : +886-2-2890-7798
全球資訊網 : <http://tw.asus.com>

技術支援

電話 : 0800-093-456
線上支援 : <http://support.asus.com/>

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路15號
電話 : +886-2-2894-3447
傳真 : +886-2-2890-7798
電子郵件 : info@asus.com.tw
全球資訊網 : <http://www.asus.com/>

技術支援

電話 : +86-21-38429911
線上支援 : <http://support.asus.com/>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址 : 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
電話 : +1-510-739-3777
傳真 : +1-510-608-4555
全球資訊網 : <http://usa.asus.com/>

技術支援

電話 : +1-812-282-2787
傳真 : +1-812-284-0883
線上支援 : <http://support.asus.com/>

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

市場訊息

地址 : Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
傳真 : +49-2102-959911
全球資訊網 : <http://www.asus.de>
線上連絡 : <http://www.asus.de/sales> (僅回答市場相關事務的問題)

技術支援

電話 : +49-1805-010923*
傳真 : +49-2102-959911
線上支援 : <http://support.asus.com/>

* 從德國撥號採固網的費率每分鐘 0.14 歐元；行動電話的費率每分鐘 0.42 歐元。

附件二

符合性聲明書
Declaration of Conformity

報驗義務人代碼 Code of the applicant	編號 Number
D33005	

本符合性聲明書應依商品檢驗法規定備齊相關技術文件後始得簽具
Please check all the related technical documents in accordance with the Commodity Inspection Act before signing the form.

報驗義務人：華碩電腦股份有限公司

Obligatory Applicant

地址：台北市北投區立德路 150 號 4 樓

Address

電話：02-2894-3447

Telephone

商品中（英）文名稱：主機板（Motherboard）

Commodity Name

商品型式（或型號）：MAXIMUS VII IMPACT

Commodity Type (Model)

符合之檢驗標準及版次：CNS 13438：95 年完整版（乙類）（Class B）

Standard(s) and version

試驗報告編號：1470169R-ITTWP01V00

Test Report Number

試驗室名稱及代號：快特電波股份有限公司（SL2-IN-E-0043）

Testing laboratory name and designation number

符合性聲明檢驗標識及識別號碼：

The form of the DoC marking appears like this

或
or



D33005



D33005

茲聲明上述商品符合商品檢驗法符合性聲明之規定，若因違反本聲明書所
聲明之內容，願意擔負相關法律責任。

I hereby declare that the listed commodity conforms to Declaration of Conformity requirements stipulated in the Commodity
Inspection Act. I agree to take any legal obligations should violations against the Declaration of Conformity occur.



報驗義務人：（簽章）

Obligatory Applicant

(Signature)

中 華 民 國 一 百 零 三 年 七 月 十 四 日
DATE (year) (month) (day)

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)



Responsible Party Name: Asus Computer International
Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.
Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : MAXIMUS VII IMPACT

Conforms to the following specifications:

- ☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

Signature: Steve Chang

Signature :

Date : July. 31. 2014

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LITE Rd., PETOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address City:	MARKT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Motherboard
Model name :	MAXIMUS VII IMPACT

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC EMC Directive	☒ EN 55022:2010
☒ EN 60950-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-2:2013
☒ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC RAATE Directive	☒ EN 55022:2010
☒ EN 300 328 V1.7 (2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.3.2 (2011-09)
☒ EN 300 440-2 V1.4 (2010-08)	☒ EN 301 489-2 V1.3.1 (2005-11)
☒ EN 301 811 V9.0.2 (2003-03)	☒ EN 301 489-4 V1.4.1 (2009-06)
☒ EN 300 853 V6.2 (2011-05)	☒ EN 301 489-5 V1.3.1 (2005-11)
☒ EN 301 893 V1.6 (2011-11)	☒ EN 301 489-7 V2.2 (2012-09)
☒ EN 302 544-2 V1.1 (2009-01)	☒ EN 301 489-9 V1.5 (2010-08)
☒ EN 50360:2011 (2009-01)	☒ EN 302 356-2 V1.2.2 (2007-06)
☒ EN 30479:2010	☒ EN 301 357-2 V1.4.1 (2008-11)
☒ EN 50360:2011 (2009-01)	☒ EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07)
☒ EN 62311:2008	☒ EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07)

2006/95/EC LVD Directive	☒ EN 60950-1/A12:2011
☒ EN 60950-1/A12:2011	☒ EN 60950-2002/A12:2011

2002/95/EC RoHS Directive	☒ Regulation (EC) No. 1275/2008
☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 642/2009
☒ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU RoHS Directive	☒ Regulation (EC) No. 617/2013
☒ CE marking	

Ver. 140331



(EC conformity marking)

Position : CEO
Name : Jerry Shen

Signature :

Declaration Date: 31/07/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014

